ユーザーズガイド

NEC Expressサーバ
Express5800シリーズ

Express5800/R125k-2M
N8100-3044Y

1章　概　要

2章　準　備

3章　セットアップ

4章　付　録

10.216.02.001.01
2026年 8月
© NEC Corporation 2026

本製品の説明書

冊子として添付	
安全にご利用いただくために	本製品を安全に使うために注意すべきことを説明しています。**本製品を取り扱う前に必ずお読みください。**
スタートアップガイド	本製品の開梱から運用までを順を追って説明しています。はじめにこのガイドを参照して、本製品の概要を把握してください。
電子版として Web サイト(https://www.support.nec.co.jp/)に公開	
ユーザーズガイド	
1 章 概要	本製品の概要、各部の名称、および機能について説明しています。
2 章 準備	オプションの増設、周辺機器との接続、および適切な設置場所について説明しています。
3 章 セットアップ	システムユーティリティの設定と EXPRESSBUILDER の概要について説明しています。
4 章 付録	本製品の仕様などを記載しています。
インストレーションガイド(Windows 編)	
Windows のインストール、およびインストール時に知っていただきたいことについて説明しています。「OS と Starter Pack の対応表」を参照し、使用する Starter Pack のダウンロードサイトに掲載している「インストレーションガイド(Windows 編)」を参照してください。	
インストレーションガイド(Linux 編)	
1 章 Linux のインストール	Linux のインストール、およびインストール時に知っていただきたいことについて説明しています。
2 章ソフトウェアのインストール	ESMPRO など、標準添付されているソフトウェアのインストールについて説明しています。
メンテナンスガイド	
1 章 保守	本製品の保守とトラブルシューティングについて説明しています。
2 章 便利な機能	便利な機能の紹介、RAID コンフィグレーションユーティリティの詳細について説明しています。
3 章 付録	用語集などを記載しています。
メンテナンスガイド（共通編）	
1 章 便利な機能	システムユーティリティ、および、EXPRESSBUILDER の詳細について説明しています。
2 章 付録	エラーメッセージを記載しています。
その他の説明書	
ESMPRO の操作方法など、詳細な情報を提供しています。	

目 次

本製品の説明書 2

目 次 3

表 記 7
安全にかかわる表示 7
本文中の記号 8
「光ディスクドライブ」の表記 8
「ハードディスクドライブ」の表記 8
「Windows オペレーティングシステム」の表記 9
「Linux オペレーティングシステム」の表記 9
「VMware オペレーティングシステム」の表記 9
「POST」の表記 10
「BMC」の表記 10

商 標 11

ライセンス通知 12
ライセンス文 12

本書および本製品に関する注意と補足 21
製本版と最新版 21
安全上のご注意 21
警告ラベル 22
取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために) 23

1章 概 要 25

1. はじめに 26

2. 付属品の確認 27

3. 特 長 28

4. 各部の名称と機能 31
4.1 前 面 31
4.2 前 面 (フロントベゼルを取り外した状態) 32
4.3 背 面 33
4.4 外 観 34
4.5 内 部 35
4.6 マザーボード 36
4.6.1 システムメンテナンススイッチ 37
4.6.2 DIMM スロット 37
4.7 冷却ファン 38
4.8 ランプ表示 40
4.8.1 本体前面のランプ 40
4.8.2 本体背面のランプ 42
4.8.3 ホットプラグ対応 SATA/SAS ドライブのランプ 43
4.9 デバイス番号とドライブベイ番号 44
4.9.1 フロント BOX 44
4.9.2 GPU コンピューティングカードのスロット番号 44
4.10 PCI スロット番号 45
4.10.1 PCI スロット番号 45

2章 準 備 46

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し 47
1.1 安全上の注意 47
1.2 取り付け／取り外しの概要 48
1.3 サーバーの確認(UID スイッチ) 50
1.4 フロントベゼル 51
1.4.1 フロントベゼルの取り外し 51
1.4.2 フロントベゼルの取り付け 52
1.5 トップカバー 53
1.5.1 トップカバーの取り外し 53
1.5.2 トップカバーの取り付け 54
1.6 エアバッフル 55
1.6.1 エアバッフルの取り外し 55
1.6.2 エアバッフルの取り付け 56
1.7 ファンケージ 57
1.7.1 ファンケージの取り外し 57
1.7.2 ファンケージの取り付け 58
1.8 ミドルカバー 59
1.8.1 ミドルカバーの取り外し 59
1.8.2 ミドルカバーの取り付け 59
1.9 TPM 60
1.9.1 TPM の有効化手順 60
1.9.2 TPM の無効化手順 60
1.10 プロセッサー(CPU) 61
1.10.1 サポートする最大論理プロセッサー数 61
1.10.2 プロセッサータイプの識別 61
1.11 2U 高性能ファン N8181-226 63
1.11.1 取り外し 63
1.11.2 取り付け 63
1.11.3 ファンについて 65
1.12 2U 高性能ヒートシンク N8101-1948 66
1.12.1 取り扱い上の注意 66
1.12.2 取り外し 66
1.12.3 取り付け 68
1.13 2U 最大性能ヒートシンク N8101-1949 70
1.13.1 取り扱い上の注意 70
1.13.2 取り外し 70
1.13.3 取り付け 72
1.14 メモリボード 74
1.14.1 サポートする最大メモリ容量 74
1.14.2 メモリボードの増設 75
1.14.3 メモリとプロセッサーの互換性に関する情報 76
1.14.4 メモリ機能について 77
1.14.5 メモリボードの確認 78
1.14.6 取り付け 78
1.14.7 メモリダミーキット (N8102-746)の取り付け 80
1.14.8 交換/取り外し 80
1.15 ライザーカード 81
1.15.1 注意事項 81
1.15.2 1st/2nd ライザーカードの取り外し 82
1.15.3 1st/2nd ライザーカードの取り付け 82
1.15.4 2nd ライザーカード拡張キット(1xPCI) (N8116-129)の取り付け 83
1.15.5 取り外し 86
1.16 PCI カード 87
1.16.1 注意事項 87
1.16.2 1st/2nd ライザーカードの PCI カード取り付け 88
1.16.3 取り外し 90
1.17 RAID コントローラ N8103-248/250 (OCP 型) 91
1.17.1 取り付け 92
1.17.2 取り外し 94
1.18 LOM カード N8104-208/217/222/223 95
1.18.1 取り付け 95

1.18.2 取り外し 97
1.19 フラッシュバックアップユニット N8103-256 98
1.19.1 取り扱い上の注意 98
1.19.2 取り付け 98
1.19.3 取り外し 99
1.20 480GB OS ブート専用 SSD ボード(RAID1,HS) N8103-253 960GB OS ブート専用 SSD ボード(RAID1,HS) N8103-254 100
1.20.1 取り付け 101
1.20.2 取り外し 106
1.21 GPU コンピューティングカード 107
1.21.1 取り付け 107
1.21.2 取り外し 115
1.22 グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット N8181-227 116
1.22.1 取り付け 116
1.22.2 取り外し 118
1.23 2U 増設 RS-232C コネクタキット N8117-34 119
1.23.1 取り付け 119
1.23.2 取り外し 120
1.24 トップカバーオープン検知キット N8115-47 121
1.24.1 取り付け 121
1.24.2 取り外し 122
1.25 内蔵ドライブによる RAID システム 123
1.25.1 RAID システム構築時の注意事項 123
1.26 ドライブ 124
1.26.1 SAS / SATA / NVMe ドライブの取り付け 125
1.26.2 SAS / SATA / NVMe ドライブの取り外し 126
1.27 電源ユニット 127
1.27.1 取り付け 127
1.27.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し 130

2. 設置と接続 132
2.1 設　置 132
2.1.1 ラックの設置 132
2.1.2 空間および通気要件 134
2.1.3 温度要件 135
2.1.4 電源要件 136
2.1.5 アース要件 136
2.1.6 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し 137
2.2 接　続 144
2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について 146
2.2.2 ケーブルマネジメントアーム　N8143-155 の取り付け 147
2.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し 149

3章　セットアップ 150

1. 電源の ON 151
1.1 POST のチェック 152
1.1.1 POST の流れ 152
1.1.2 POST のエラーメッセージ 153

2. システムユーティリティの説明 154
2.1 概　要 154
2.2 起　動 155
2.3 キー操作と画面の説明 156
2.4 設定が必要なケース 162

3. iLO6 166
3.1 概　要 166
3.2 ライセンス機能比較 167
3.3 iLO6 のネットワーク設定 168

4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack 171
4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能 171
4.2 EXPRESSBUILDER の使い方 171
4.3 Starter Pack の使い方 172

5. ソフトウェアのインストール 173

6. 電源の OFF 174

4章 付 録 175

1. 仕 様 176

2. 用語集 178

3. 改版履歴 180

表　記

安全にかかわる表示

ユーザーズガイド、および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として以下を使用しています。

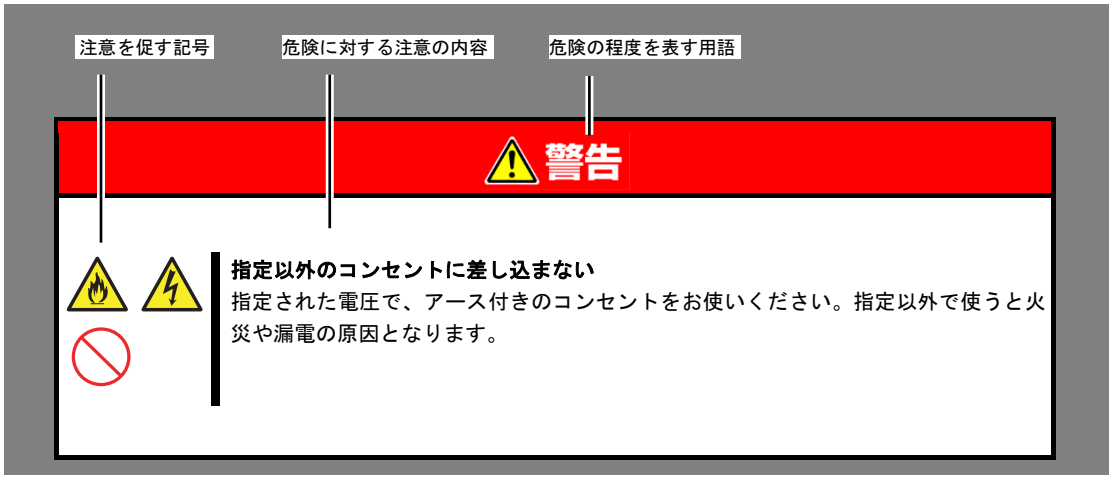
警告　人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

注意　火傷やけが、あるいは物的損害を負うおそれがあることを示します。

危険に対する注意は 3 種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持ちます。

	注意の喚起	この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。	（例） （感電注意）
	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、してはならない行為の内容を図案化したものです。	（例） （分解禁止）
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	（例） （電源プラグを抜け）

(表示例)



本文中の記号

本書では、安全にかかわる注意記号のほかに 3 種類の記号を使用しています。これらの記号は、次のような意味を持ちます。

	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、守らなければならないことについて示しています。記載の手順に従わないときは、ハードウェアの故障、データの損失など、**重大な不具合が起きるおそれがあります。**
	ハードウェアの取り扱い、ソフトウェアの操作などにおいて、確認しておかなければならないことについて示しています。
	知っておくと役に立つ情報、便利なことについて示しています。

「光ディスクドライブ」の表記

本製品は、以下のドライブを接続できます。本書では、これらのドライブを「光ディスクドライブ」と記載しています。

- DVD-ROM ドライブ

「ハードディスクドライブ」の表記

本書に記載する「ハードディスクドライブ」とは、特に記載のない限り以下の両方を意味します。

- ハードディスクドライブ(HDD)
- ソリッドステートドライブ(SSD)

「Windows オペレーティングシステム」の表記

本書では、「Windows オペレーティングシステム」を次のように表記します。

本製品でサポートしている OS の詳細は、「インストレーションガイド(Windows 編)」の「1 章(1.2 インストール可能な Windows OS)」を参照してください。

本書の表記	Windows OSの名称
Windows Server 2025	Windows Server 2025 Standard
	Windows Server 2025 Datacenter

「Linux オペレーティングシステム」の表記

本書では、「Linux オペレーティングシステム」を次のように表記します。

本製品でサポートしている Linux OS の詳細は、「インストレーションガイド(Linux 編)」の「1 章(1.2 インストール可能な Linux OS)」を参照してください。

本書の表記	Linux OSの名称
Red Hat Enterprise Linux 9	Red Hat Enterprise Linux 9 Server (x86_64)

「VMware オペレーティングシステム」の表記

本書では、「VMware オペレーティングシステム」を次のように表記します。

本書の表記	VMware OSの名称
ESX 9.x	VMware ESX 9.1以降

「POST」の表記

本書に記載する「POST」とは以下を意味します。

- Power On Self-Test

「BMC」の表記

本書に記載する「BMC」とは以下を意味します。

- Baseboard Management Controller

本製品では BMC として iLO6 を使用します。

商　標

EXPRESSBUILDER®、ESMPRO®は、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Server®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
AMD®、AMD EPYC™は、米国Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。
Linux®は、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。
Red Hat®、Red Hat® Enterprise Linux®は、米国Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
VMware is a registered trademark or trademark of Broadcom in the United States and other countries. The term “Broadcom” refers to Broadcom Inc. and/or its subsidiaries.
その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス通知

本製品の一部(システムROM)には、下記ライセンスのオープンソースソフトウェアが含まれています。

- The MIT License Agreement
- OpenSSL License Agreement, Version 0.9.8
- PNG Graphics File Format Software End User License Agreement
- UEFI EDK2 License
- zlib End User License Agreement
- HPE Software License Agreement v1
- Hewlett-Packard End User License Agreement

ライセンス文

The MIT License Agreement

The MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OpenSSL License Agreement, Version 0.9.8

LICENSE ISSUES
==============

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

```
/* ====================================================================
 * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.    All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *       notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *       the documentation and/or other materials provided with the
 *       distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *       software must display the following acknowledgment:
 *       "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *       for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *       endorse or promote products derived from this software without
 *       prior written permission. For written permission, please contact
 *       openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *       nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *       permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *       acknowledgment:
 *       "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *       for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.    IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).    This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */
```

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 *
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to. The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *   documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *   must display the following acknowledgement:
 *   "This product includes cryptographic software written by
 *   Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *   The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *   being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 *   the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *   "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
 * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
     */

PNG Graphics File Format Software End User License Agreement

Copyright (c) 1998-2001 Greg Roelofs. All rights reserved.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall the author or contributors be held liable for any damages arising in any way from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, disclaimer, and this list of conditions in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:

   This product includes software developed by Greg Roelofs and contributors for the book, "PNG: The Definitive Guide," published by O'Reilly and Associates.

UEFI EDK2 License

UEFI EDK2 Open Source License

Copyright (c) 2012, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

==========

UEFI FAT File System Driver Open Source License

Copyright (c) 2006, Intel Corporation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

. Neither the name of Intel nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Additional terms: In addition to the forgoing, redistribution and use of the code is conditioned upon the FAT 32 File System Driver and all derivative works thereof being used for and designed only to read and/or write to a file system that is directly managed by Intel's Extensible Firmware Initiative (EFI) Specification v. 1.0 and later and/or the Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum's UEFI Specifications v.2.0 and later (together the "UEFI Specifications"); only as necessary to emulate an implementation of the UEFI Specifications; and to create firmware, applications, utilities and/or drivers.

==========

zlib End User License Agreement

zlib License

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library
version 1.2.2, October 3rd, 2004

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

HPE Software License Agreement v1

HPE End User License Agreement – Enterprise Version

1. Applicability. This end user license agreement (the "Agreement") governs the use of accompanying software, unless it is subject to a separate agreement between you and Hewlett Packard Enterprise Company and its subsidiaries (“HPE”). By downloading, copying, or using the software you agree to this Agreement. HPE provides translations of this Agreement in certain languages other than English, which may be found at: https://www.hpe.com/software/SWLicensing.

2. Terms. This Agreement includes supporting material accompanying the software or referenced by HPE, which may be software license information, additional license authorizations, software specifications, published warranties, supplier terms, open source software licenses and similar content ("Supporting Material"). Additional license authorizations are at: https://www.hpe.com/software/SWLicensing.

3. Authorization. If you agree to this Agreement on behalf of another person or entity, you warrant you have authority to do so.

4. Consumer Rights. If you obtained software as a consumer, nothing in this Agreement affects your statutory rights.

5. Electronic Delivery. HPE may elect to deliver software and related software product or license information by electronic transmission or download.

6. License Grant. If you abide by this Agreement, HPE grants you a non-exclusive non-transferable license to use one copy of the version or release of the accompanying software for your internal purposes only, and is subject to any specific software licensing information that is in the software product or its Supporting Material.

Your use is subject to the following restrictions, unless specifically allowed in Supporting Material:
* You may not use software to provide services to third parties.
* You may not make copies and distribute, resell or sublicense software to third parties.
* You may not download and use patches, enhancements, bug fixes, or similar updates unless you have a license to the underlying software. However, such license doesn't automatically give you a right to receive such updates and HPE reserves the right to make such updates only available to customers with support contracts.
* You may not copy software or make it available on a public or external distributed network.
* You may not allow access on an intranet unless it is restricted to authorized users.
* You may make one copy of the software for archival purposes or when it is an essential step in authorized use.
* You may not modify, reverse engineer, disassemble, decrypt, decompile or make derivative works of software. If you have a mandatory right to do so under statute, you must inform HPE in writing about such modifications.

7. Remote Monitoring. Some software may require keys or other technical protection measures and HPE may monitor your compliance with the Agreement, remotely or otherwise. If HPE makes a license management program for recording and reporting license usage information, you will use such program no later than 180 days from the date it's made available.

8. Ownership. No transfer of ownership of any intellectual property will occur under this Agreement.

9. Copyright Notices. You must reproduce copyright notices on software and documentation for authorized copies.

10. Operating Systems. Operating system software may only be used on approved hardware and configurations.

11. 90-day Limited Warranty for HPE Software.
* HPE-branded software materially conforms to its specifications, if any, and is free of malware at the time of delivery; if you notify HPE within 90 days of delivery of non-conformance to this warranty, HPE will replace your copy. This Agreement states all remedies for warranty claims.
* HPE does not warrant that the operation of software will be uninterrupted or error free, or that software will operate in hardware and software combinations other than as authorized by HPE in Supporting Material. To the extent permitted by law, HPE disclaims all other warranties.

12. Intellectual Property Rights Infringement. HPE will defend and/or settle any claims against you that allege that HPE-branded software as supplied under this Agreement infringes the intellectual property rights of a third party. HPE will rely on your prompt notification of the claim and cooperation with our defense. HPE may modify the software so as to be non-infringing and materially equivalent, or we may procure a license. If these options are not available, we will refund to you the amount paid for the affected product in the first year or the depreciated value thereafter. HPE is not responsible for claims resulting from any unauthorized use of the software.

13. Limitation of Liability. HPE's liability to you under this Agreement is limited to the amount actually paid by you to HPE for the relevant software, except for amounts in Section 12 ("Intellectual Property Rights Infringement"). Neither you nor HPE will be liable for lost revenues or profits, downtime costs, loss or damage to data or indirect, special or consequential costs or damages. This provision does not limit either party's liability for: unauthorized use

of intellectual property, death or bodily injury caused by their negligence; acts of fraud; willful repudiation of the Agreement; or any liability that may not be excluded or limited by applicable law.

14. Termination. This Agreement is effective until terminated or in the case of a limited-term license, upon expiration; however, your rights under this Agreement terminate if you fail to comply with it. Immediately upon termination or expiration, you will destroy the software and documentation and any copies, or return them to HPE. You may keep one copy of software and documentation for archival purposes. We may ask you to certify in writing you have complied with this section. Warranty disclaimers, the limitation of liability, this section on termination, and Section 15 ("General") will survive termination.

15. General.
a. Assignment. You may not assign this Agreement without prior written consent of HPE, payment of transfer fees and compliance with HPE's software license transfer policies. Authorized assignments will terminate your license to the software and you must deliver software and documentation and copies thereof to the assignee. The assignee will agree in writing to this Agreement. You may only transfer firmware if you transfer associated hardware.
b. U.S. Government. If the software is licensed to you for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, you agree that, consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer software, computer software documentation and technical data for commercial items are licensed under HPE's standard commercial license.
c. Global Trade Compliance. You agree to comply with the trade-related laws and regulations of the U.S. and other national governments. If you export, import or otherwise transfer products provided under this Agreement, you will be responsible for obtaining any required export or import authorizations. You confirm that you are not located in a country that is subject to trade control sanctions (currently Cuba, Iran, N. Korea, N. Sudan, and Syria) and further agree that you will not retransfer the products to any such country. HPE may suspend its performance under this Agreement to the extent required by laws applicable to either party.
d. Audit. HPE may audit you for compliance with the software license terms. Upon reasonable notice, HPE may conduct an audit during normal business hours (with the auditor's costs being at HPE's expense). If an audit reveals underpayments then you will pay to HPE such underpayments. If underpayments discovered exceed five (5) percent, you will reimburse HPE for the auditor costs.
e. Open Source Components. To the extent the Supporting Material includes open source licenses, such licenses shall control over this Agreement with respect to the particular open source component. To the extent Supporting Material includes the GNU General Public License or the GNU Lesser General Public License: (a) the software includes a copy of the source code; or (b) if you downloaded the software from a website, a copy of the source code is available on the same website; or (c) if you send HPE written notice, HPE will send you a copy of the source code for a reasonable fee.
f. Notices. Written notices under this Agreement may be provided to HPE via the method provided in the Supporting Material.
g. Governing Law. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding rules as to choice and conflict of law. You and HPE agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.
h. Force Majeure. Neither party will be liable for performance delays nor for non-performance due to causes beyond its reasonable control, except for payment obligations.
i. Entire Agreement. This Agreement represents our entire understanding with respect to its subject matter and supersedes any previous communication or agreements that may exist. Modifications to the Agreement will be made only through a written amendment signed by both parties. If HPE doesn't exercise its rights under this Agreement, such delay is not a waiver of its rights.

16. Australian Consumers. If you acquired the software as a consumer within the meaning of the 'Australian Consumer Law' under the Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) then despite any other provision of this Agreement, the terms at this URL apply: https://www.hpe.com/software/SWLicensing.

17. Russian Consumers. If you are based in the Russian Federation and the rights to use the software are provided to you under a separate license and/or sublicense agreement concluded between you and a duly authorized HPE partner, then this Agreement shall not be applicable.

HPE End User License Agreement – Enterprise Version

2020
© Copyright 2015-2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Hewlett-Packard End User License Agreement

HP End User License Agreement – Enterprise Version

1. Applicability. This end user license agreement (the "Agreement") governs the use of accompanying software, unless it is subject to a separate agreement between you and Hewlett-Packard Company and its subsidiaries ("HP"). By downloading, copying, or using the software you agree to this Agreement. HP provides translations of this Agreement in certain languages other than English, which may be found at: http://www.hp.com/go/SWLicensing.

2. Terms. This Agreement includes supporting material accompanying the software or referenced by HP, which may be software license information, additional license authorizations, software specifications, published warranties, supplier terms, open source software licenses and similar content ("Supporting Material"). Additional license authorizations are at: http://www.hp.com/go/SWLicensing.

3. Authorization. If you agree to this Agreement on behalf of another person or entity, you warrant you have authority to do so.

4. Consumer Rights. If you obtained software as a consumer, nothing in this Agreement affects your statutory rights.

5. Electronic Delivery. HP may elect to deliver software and related software product or license information by electronic transmission or download.

6. License Grant. If you abide by this Agreement, HP grants you a non-exclusive non-transferable license to use one copy of the version or release of the accompanying software for your internal purposes only, and is subject to any specific software licensing information that is in the software product or its Supporting Material.

   Your use is subject to the following restrictions, unless specifically allowed in Supporting Material:
   - You may not use software to provide services to third parties.
   - You may not make copies and distribute, resell or sublicense software to third parties.
   - You may not download and use patches, enhancements, bug fixes, or similar updates unless you have a license to the underlying software. However, such license doesn't automatically give you a right to receive such updates and HP reserves the right to make such updates only available to customers with support contracts.
   - You may not copy software or make it available on a public or external distributed network.
   - You may not allow access on an intranet unless it is restricted to authorized users.
   - You may make one copy of the software for archival purposes or when it is an essential step in authorized use.
   - You may not modify, reverse engineer, disassemble, decrypt, decompile or make derivative works of software. If you have a mandatory right to do so under statute, you must inform HP in writing about such modifications.

7. Remote Monitoring. Some software may require keys or other technical protection measures and HP may monitor your compliance with the Agreement, remotely or otherwise. If HP makes a license management program for recording and reporting license usage information, you will use such program no later than 180 days from the date it's made available.

8. Ownership. No transfer of ownership of any intellectual property will occur under this Agreement.

9. Copyright Notices. You must reproduce copyright notices on software and documentation for authorized copies.

10. Operating Systems. Operating system software may only be used on approved hardware and configurations.

11. 90-day Limited Warranty for HP Software.
   - HP-branded software materially conforms to its specifications, if any, and is free of malware at the time of delivery; if you notify HP within 90 days of delivery of non-conformance to this warranty, HP will replace your copy. This Agreement states all remedies for warranty claims.
   - HP does not warrant that the operation of software will be uninterrupted or error free, or that software will operate in hardware and software combinations other than as authorized by HP in Supporting Material. To the extent permitted by law, HP disclaims all other warranties.

12. Intellectual Property Rights Infringement. HP will defend and/or settle any claims against you that allege that HP-branded software as supplied under this Agreement infringes the intellectual property rights of a third party. HP will rely on your prompt notification of the claim and cooperation with our defense. HP may modify the software so as to be non-infringing and materially equivalent, or we may procure a license. If these options are not available, we will refund to you the amount paid for the affected product in the first year or the depreciated value thereafter. HP is not responsible for claims resulting from any unauthorized use of the software.

13. Limitation of Liability. HP's liability to you under this Agreement is limited to the amount actually paid by you to HP for the relevant software, except for amounts in Section 12 ("Intellectual Property Rights Infringement"). Neither you nor HP will be liable for lost revenues or profits, downtime costs, loss or damage to data or indirect, special or consequential costs or damages. This provision does not limit either party's liability for: unauthorized use of intellectual property, death or bodily injury caused by their negligence; acts of fraud; willful repudiation of the Agreement; or any liability that may not be excluded or limited by applicable law.

14. Termination. This Agreement is effective until terminated or in the case of a limited-term license, upon expiration; however, your rights under this Agreement terminate if you fail to comply with it. Immediately upon termination or expiration, you will destroy the software and documentation and any copies, or return them to HP. You may keep one copy of software and documentation for archival purposes. We may ask you to certify in writing you have complied with this section. Warranty disclaimers, the limitation of liability, this section on termination, and Section 15 ("General") will survive termination.

15. General.
    a. Assignment. You may not assign this Agreement without prior written consent of HP, payment of transfer fees and compliance with HP's software license transfer policies. Authorized assignments will terminate your license to the software and you must deliver software and documentation and copies thereof to the assignee. The assignee will agree in writing to this Agreement. You may only transfer firmware if you transfer associated hardware.

    b. U.S. Government. If the software is licensed to you for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, you agree that, consistent with FAR 12.211 and 12.212, commercial computer software, computer software documentation and technical data for commercial items are licensed under HP's standard commercial license.

    c. Global Trade Compliance. You agree to comply with the trade-related laws and regulations of the U.S. and other national governments. If you export, import or otherwise transfer products provided under this Agreement, you will be responsible for obtaining any required export or import authorizations. You confirm that you are not located in a country that is subject to trade control sanctions (currently Cuba, Iran, N. Korea, N. Sudan, and Syria) and further agree that you will not retransfer the products to any such country. HP may suspend its performance under this Agreement to the extent required by laws applicable to either party.

    d. Audit. HP may audit you for compliance with the software license terms. Upon reasonable notice, HP may conduct an audit during normal business hours (with the auditor's costs being at HP's expense). If an audit reveals underpayments then you will pay to HP such underpayments. If underpayments discovered exceed five (5) percent, you will reimburse HP for the auditor costs.

    e. Open Source Components. To the extent the Supporting Material includes open source licenses, such licenses shall control over this Agreement with respect to the particular open source component. To the extent Supporting Material includes the GNU General Public License or the GNU Lesser General Public License: (a) the software includes a copy of the source code; or (b) if you downloaded the software from a website, a copy of the source code is available on the same website; or (c) if you send HP written notice, HP will send you a copy of the source code for a reasonable fee.

    f. Notices. Written notices under this Agreement may be provided to HP via the method provided in the Supporting Material or if none, via "contact HP" site on www.hp.com.

    g. Governing Law. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding rules as to choice and conflict of law. You and HP agree that the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply.

    h. Force Majeure. Neither party will be liable for performance delays nor for non-performance due to causes beyond its reasonable control, except for payment obligations.

    i. Entire Agreement. This Agreement represents our entire understanding with respect to its subject matter and supersedes any previous communication or agreements that may exist. Modifications to the Agreement will be made only through a written amendment signed by both parties. If HP doesn't exercise its rights under this Agreement, such delay is not a waiver of its rights.

16. Australian Consumers. If you acquired the software as a consumer within the meaning of the 'Australian Consumer Law' under the Australian Competition and Consumer Act 2010 (Cth) then despite any other provision of this Agreement, the terms at this URL apply: http://www.hp.com/go/SWLicensing.

5066-3227 v1.2, 2013

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書および本製品に関する注意と補足

1. **本書の一部または全部を無断転載することを禁じます。**
2. **本書に関しては将来予告なしに変更することがあります。**
3. **弊社の許可なく複製、改変することを禁じます。**
4. **本書について誤記、記載漏れなどお気づきの点があった場合、お買い求めの販売店まで連絡してください。**
5. **運用した結果の影響については、4 項に関わらず弊社は一切責任を負いません。**
6. **本書の説明で用いられているサンプル値は、すべて架空のものです。**
7. **本装置に添付の「Express5800/R125k-2M ご使用時の注意事項」には本装置のご使用において、ご注意いただくことがありますので、ご使用前に必ずご一読ください。**

この説明書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いてください。

製本版と最新版

製本された説明書が必要なときは、最寄りの販売店またはお買い求めの販売店まで問い合わせてください。

本書は作成日時点の情報をもとに作られており、画面イメージ、メッセージ、または手順などが実際のものと異なることがあります。変更されているときは、適宜読み替えてください。また、説明書の最新版は、次の Web サイトからダウンロードできます。

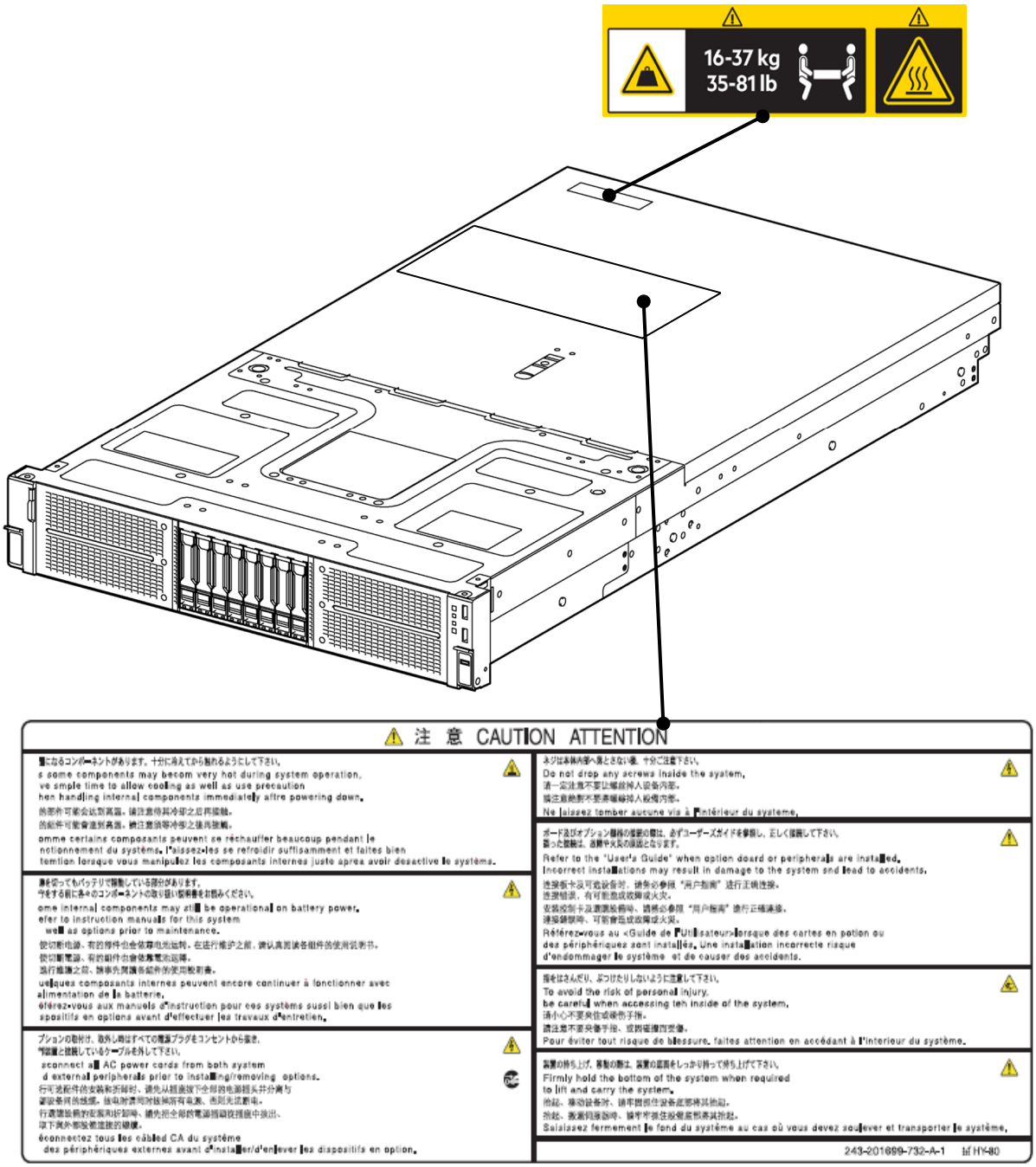
https://www.support.nec.co.jp/
（「NEC サポートポータル内検索」より、「3170103154」を検索）

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくため、本製品に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。
記載の内容を守らずに製品を使用した場合、誤動作だけでなく、けがや発煙、火災等、意図しない安全上の問題が発生する原因になります。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

警告ラベル

危険性のある部品やその周辺には警告ラベルがあります(印刷またはシールが貼られています)。ラベルをはがしたり、塗りつぶしたり、汚したりしないでください。このラベルがないときは販売店まで連絡してください。



取り扱い上のご注意(正しくお使いいただくために)

本製品を正しく動作させるため、次の注意事項を守ってください。これらの注意を無視した取り扱いをすると誤動作や故障の原因になります。

- 電波による影響を避けるため、本製品の近くでは携帯電話などの電源を OFF にしてください。
- 「2 章(2. 設置と接続)」を参照し、適切な場所に本製品を設置してください。
- プラグアンドプレイに対応していない周辺機器のケーブル接続/取り外しは、本製品の電源が OFF になっていることを確認し、電源コードをコンセントから外してから実施してください。
- 100V または 200V のコンセントに電源コードを接続してください。
- 電源 OFF または光ディスクを取り出す場合は、光ディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いた後、再び接続するときは 30 秒以上経過してから接続してください。
- 無停電電源装置(UPS)に接続している場合は、30 秒以上経過してから ON になるようにスケジュールを設定してください。
- 電源 ON 後、POST 完了までは、電源 OFF、リセット、または電源コードを抜かないでください。
- 本製品を移動させるときは、電源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 定期的に清掃してください(清掃は「メンテナンスガイド」「1 章(2. 日常の保守)」で説明しています)。ほこりの多い場所で運用を続けると、火災の原因となるおそれがあります。状況に応じて防塵フィルタのご使用をお勧めします。
- 落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として UPS などを使うことをお勧めします。
- 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認、調整をしてください。
  - 輸送後
  - 長期に保管した後
- システム時計は毎月 1 回程度の割合で確認してください。また、高精度な時刻を要求するシステムの場合は、タイムサーバー(NTP サーバー)などを利用することをお勧めします。
- 長期に保管する場合は、保管環境条件(温度：-30℃～60℃、湿度：5%～95%、ただし、結露しないこと)を守って保管してください。本製品、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア(テープカートリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使用すると誤作動や故障の原因になります。保管した大切なデータや資産を守るためにも、使用環境に十分になじませてからお使いください。

  参考：冬季(保管場所と使用場所の温度差が 10℃以上ある場合)の結露防止有効時間
  本体 / ディスク装置：約 2～3 時間　　メディア　　：約 1 日
- 本製品は、法定耐用年数に合わせて標準保守期間を 5 年としており、安定稼働のためご購入後 5 年以内の機器更新を推奨します。推奨設置環境条件での運用であっても、長期間にわたるご使用により、誤動作のほか、感電や発煙、火災等の意図しない安全上の問題が発生する可能性があります。
- オプションは弊社の純正品をお使いになることをお勧めします。取り付けや接続ができても、弊社が動作を確認していない機器については、正常に動作しないばかりか、本製品が故障することがあります。これらの製品が原因となって起きた故障や破損については保証期間中でも有償修理となります。

保守サービスについて
本製品は、専門的な知識を持つ保守員による定期的な診断、保守サービスを用意しています。正しい状態で使い続けるためにも、保守サービス会社と定期保守サービスを契約することをお勧めします。

健康を損なわないためのアドバイス

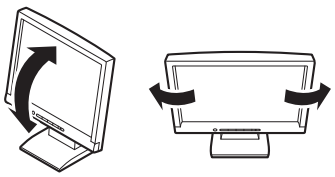
コンピューター機器を長時間連続して使用すると、身体の各部に異常が起こることがあります。コンピューターを使用するときは、主に次の点に注意して身体に負担がかからないよう心掛けましょう。

よい作業姿勢で

コンピューターを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわり、キーボードを両手と床がほぼ平行になるような高さに置き、視線が目の高さよりもやや下向きに画面に注がれているという姿勢です。『よい作業姿勢』とはこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていない、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。
『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面に顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となることがあります。

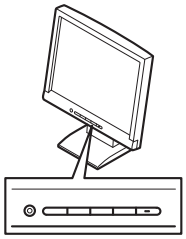
ディスプレイの角度を調節する

ディスプレイの多くは上下、左右の角度調節ができるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくしたりするためにディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせずに見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してください。



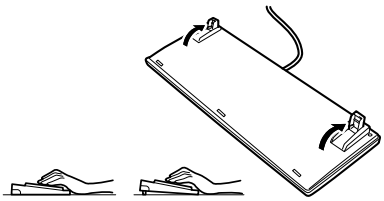
画面の明るさ・コントラストを調節する

ディスプレイは明るさ(ブライトネス)・コントラストを調節できる機能を持っています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライトネス・コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいように調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもたらします。



キーボードの角度を調節する

オプションのキーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもあります。入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負担を軽減するのにたいへん有効です。



機器の清掃をする

機器をきれいに保つことは、美観の面からだけでなく、機能や安全上の観点からも大切です。特にディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると、表示内容が見にくくなりますので定期的に清掃する必要があります。

疲れたら休む

疲れを感じたら手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧めします。

NEC Express5800 シリーズ
Express5800/R125k-2M

1 概　要

本製品を導入する際に知っておいていただきたいことについて説明します。

1. **はじめに**

2. **付属品の確認**

   本製品の付属品について説明しています。

3. **特　長**

   本製品の特長とシステム管理について説明しています。

4. **各部の名称と機能**

   各部の名称と機能についてパーツ単位で説明しています。

I. はじめに

この度は、NEC の Express5800 シリーズ製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、最新のマイクロプロセッサー「AMD EPYC™ プロセッサー」を搭載したサーバーです。

弊社の最新テクノロジーとアーキテクチャーにより、従来のサーバーでは実現できなかった「高性能」と「高信頼」を提供します。また、「拡張性」を考慮した設計であるため、汎用サーバーとして幅広くご利用いただけます。本製品を正しくご使用になるために本書をよくお読みになり、製品の取り扱いを十分にご理解ください。

2. 付属品の確認

梱包箱の中にはさまざまな付属品が入っています。これらの付属品は、セットアップ、保守などにおいて必要となりますので**大切に保管してください**。
サーバーをラックに取り付けるために必要なラックマウント用ハードウェア部品は、すべてラックまたはサーバーシャーシに同梱されています。

- AC ケーブル
- 診断用プログラム媒体
- ラックレール
- フロントベゼル
- セキュリティーキー(フロントベゼルに貼り付けられています)
- 「安全にご利用いただくために」
- 保証書(梱包箱に貼り付けられています)
- スタートアップガイド

以上の同梱品に加えて、次のものが必要になる場合があります。

- オペレーティングシステムまたはアプリケーションソフトウェア
- ハードウェアオプション
- ドライバー(ヘクサロビュラ規格など)

すべてが揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷しているものがある場合、販売店まで連絡してください。

重要

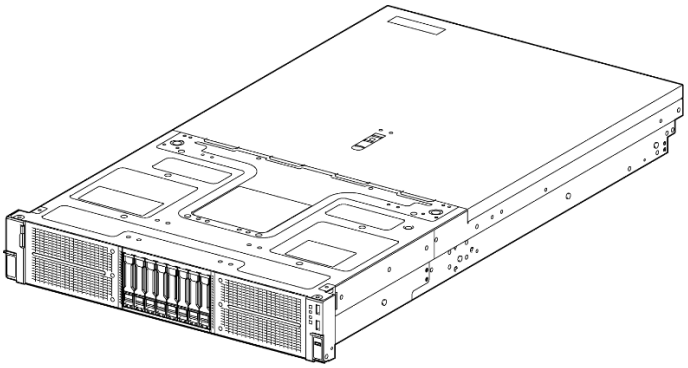
本製品には、製品の製造番号などが記載された銘板や保守ラベルが貼ってあります。銘板と保証書の製造番号が一致しているか確認してください。一致していない場合、保証期間内の故障でも保証を受けられないことがあります。万一、異なっていた場合、販売店まで連絡してください。

ヒント

セットモデルや BTO(工場組込み出荷)製品などは「組込製品・添付品リスト」も併せて確認してください。

3. 特 長

本製品の特長は次のとおりです。



高性能

・AMD EPYC™ 各種プロセッサーに対応

AMD EPYC™ プロセッサー

AMD EPYC 9015 Processor (3.60GHz, 8C/ 16T, TDP 125W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9135 Processor (3.65GHz, 16C/ 32T, TDP 200W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9115 Processor (2.60GHz, 16C/ 32T, TDP 125W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9255 Processor (3.20GHz, 24C/ 48T, TDP 200W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9335 Processor (3.00GHz, 32C/ 64T, TDP 210W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9455 Processor (3.15GHz, 48C/ 96T, TDP 300W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9555 Processor (3.20GHz, 64C/128T, TDP 360W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9655 Processor (2.60GHz, 96C/192T, TDP 400W, Up to DDR5 6400MT/s)

AMD EPYC 9745 Processor (2.40GHz,128C/256T, TDP 400W, Up to DDR5 6400MT/s)

・AMD コアパフォーマンスブースト機能

・AMD SMT（Simultaneous Multi-Threading）機能

・AVX-512 拡張命令セット

・AMD Infinity Fabric

・AMD Infinity Guard

・高速メモリアクセス(DDR5 6400 対応) *2

・高速ディスクアクセス(SATA 6Gb/s 対応, SAS 24Gb/s 対応, NVMe 64Gb/s 対応)

・高速 10/25GBASE-SFP28, 10/25GBASE-SFP+, 10GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T インターフェース

(25Gbps/10Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps 対応)を選択して搭載可能

高信頼性

・プロセッサースロットリング機能
・メモリ監視機能(エラー訂正/エラー検出)
・バスパリティエラー検出
・温度検知
・異常検知
・内部ファン回転監視機能
・内部電圧監視機能
・電源ユニットの冗長機能(ホットスワップ対応)
・RAID システム(ディスクアレイ)
・オートリビルド機能(ホットスワップ対応)
・システムユーティリティパスワード機能
・フロントベゼルによるロック
・冗長ファン機能
・ファン(ホットスワップ対応)
・HDD(ホットスワップ対応)

管理機能

・サーバー管理ソフトウェア(ESMPRO プロダクト)
・遠隔監視機能(iLO6)
・RAID システム管理ユーティリティ
・ハードディスクドライブ監視
・電源監視機能

省電力・静音性

・環境、負荷、構成に応じた最適な電源ユニットの選択。
・電力監視機能
・電力制御機能
・80 PLUS® Platinum/ Titanium 取得の高効率電源ユニット *1
・環境/負荷/構成に応じたきめ細やかな FAN 制御
・静音設計

拡張性

・豊富なオプションスロット

PCI Express 5.0 (x16 レーン) : 3 スロット(フルハイト) *2

PCI Express 5.0 (x16 レーン) : 4 スロット(GPU カード専用スロット)

PCI Express 5.0 (x8 レーン) : 1 スロット(RAID コントローラ/LOM カード専用スロット)

PCI Express 5.0 (x8 レーン) : 1 スロット(LOM カード専用スロット)

・最大 3.0TB の大容量メモリ(128GB(RDIMM) x24 実装時)

・ドライブベイ(ハードディスクドライブ用) : 最大 8 スロット

・USB3.2 Gen1 対応(前面 : 1 ポート、背面 : 2 ポート、内部 : 2 ポート)

・マネージメント専用 LAN を 1 ポート装備

・オプションの専用 LOM カードにて LAN2-4 ポートを選択して搭載可能

すぐに使える

・BTO(工場組込み出荷)で、オプション組み込みが実施済み

・ハードディスクドライブ、増設用電源ユニット、冗長ファンはケーブルを必要としないワンタッチ取り付け(ホットスワップ対応)

・ワンタッチで取り付け可能なスライド式レール

豊富な機能搭載

・冗長電源対応(オプション増設時に有効)

・ソフトウェア Power Off

・リモートパワーオン機能

・AC リンク機能

・コンソールレス機能

・装置背面にディスプレイコネクタを装備

・Redfish™ API をサポートし、IPMI v2.0 に準拠したベースボードマネージメントコントローラー(iLO6)を搭載

自己診断機能

・Power On Self-Test (POST)

便利なセットアップユーティリティ

・EXPRESSBUILDER (セットアップユーティリティ)

・システムユーティリティ

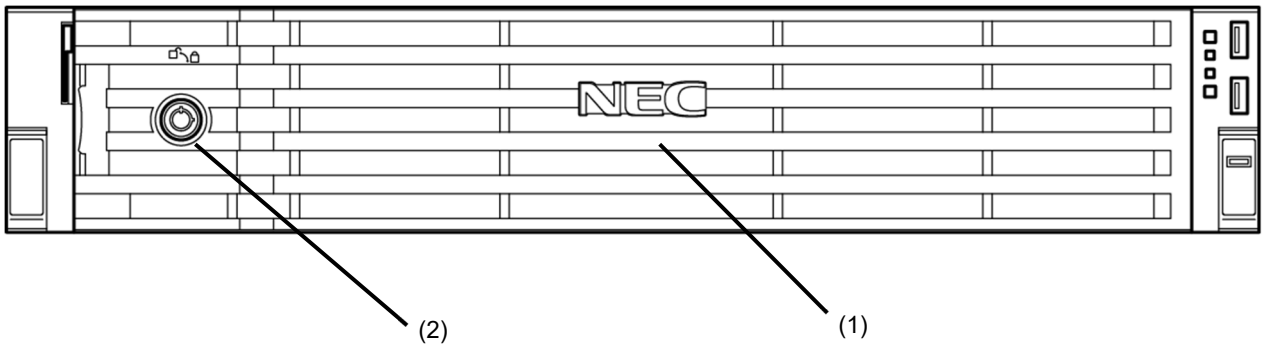
*1 : N8181-160A/162A 電源ユニットは 80 PLUS® Platinum 取得。
N8181-194/210 電源ユニットは 80 PLUS® Titanium 取得。

*2 : 2nd ライザーカードに PCI Express 5.0: 2 スロット(x16 レーン)のオプションライザーカードを搭載したとき。

4. 各部の名称と機能

各部の名称について説明します。

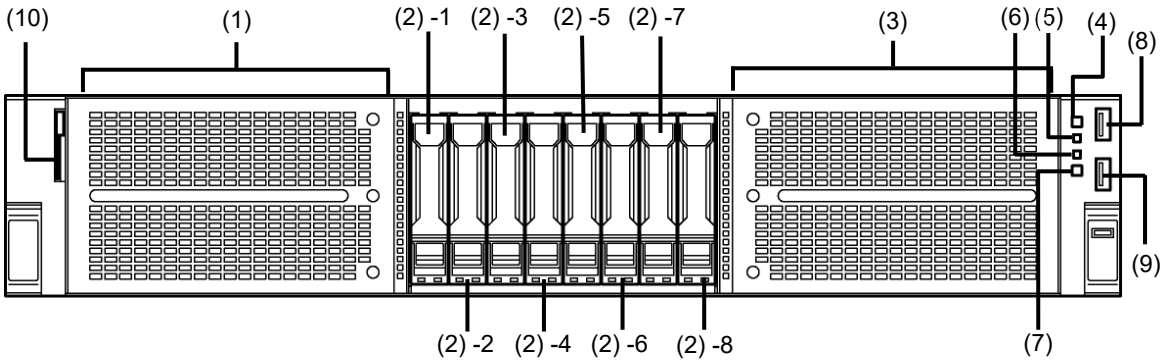
4.1 前 面



(1) フロントベゼル
前面を保護するカバー。添付のベゼルロックキーでロックできる。

(2) キースロット
フロントベゼルをロックする鍵の鍵穴。

4.2 前 面 (フロントベゼルを取り外した状態)



(1) GPUライザーケージ1
オプションのGPUの取り付けに使用。

(2) 2.5型ドライブベイ
HDD/SSD/NVMe SSDを搭載するベイ。
末尾の数字はベイ番号を表す。
標準では、すべての空きスロットにダミートレーが搭載されている。

(3) GPUライザーケージ2
オプションのGPUの取り付けに使用。

(4) POWERスイッチ/ランプ
電源をON/OFFするスイッチ。一度押すとPOWERランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする。
4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFにする。

(5) ステータスランプ
本製品の状態を表す。

(6) LAN LINK/ACTランプ
ネットワーク接続の状態を表す。

(7) UID(ユニットID)スイッチ/ランプ
ユニットIDランプをON/OFFおよびiLOを再起動するスイッチ。
一度押すとUIDランプが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すとOFFになる。
UIDスイッチを使ってiLOを再起動する手順は、iLO6ユーザーズガイドを参照。
ソフトウェアからのコマンド、iLOのリモート管理、またはファームウェアアップデートを実行した場合、UIDスイッチにてiLOの再起動を実施したときにUIDランプが点灯または点滅する。

(8) iLOサービスポートUSBコネクタ
iLOへ接続してログの取得等を行うためのUSBコネクタ。詳細は、iLO6ユーザーズガイドを参照。

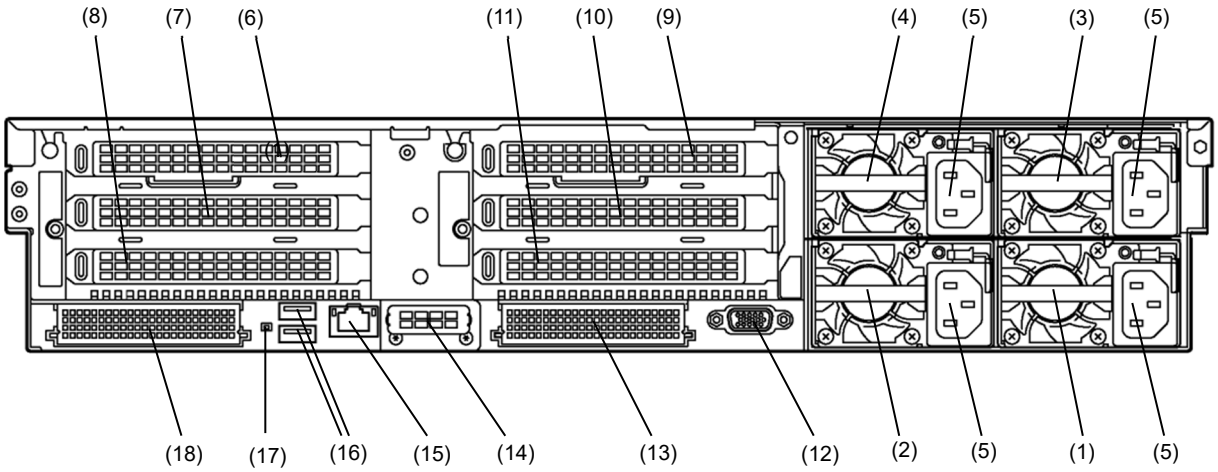
(9) USB3.2 Gen1コネクタ(前面)
USB3.2 Gen1インターフェースに対応している機器と接続する

(10) スライドタグ
型番、製造番号を記載したラベルが貼り付けられている。

重要

サーバー起動から OS の起動完了までの間は、iLO の再起動(リセット)を行わないでください。また、システムユーティリティの操作途中も、iLO の再起動(リセット)を行わないでください。

4.3 背 面



(1) 電源ユニット 1 (パワーサプライスロット 1)
（選択必須オプション）本製品にDC電源を供給する。

(2) 電源ユニット2 (パワーサプライスロット2)

(3) 電源ユニット3 (パワーサプライスロット3)

(4) 電源ユニット4 (パワーサプライスロット4)
（オプション）本製品にDC電源を供給する。

(5) ACインレット
電源コードを接続するソケット。

(6) 1stライザーカードスロット1 (未サポート)

(7) 1stライザーカードスロット2 (未サポート)

(8) 1stライザーカードスロット3
フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。
(標準搭載)

(9) 2ndライザーカードスロット4 (未サポート)

(10) 2ndライザーカードスロット5 (オプション)

(11) 2ndライザーカードスロット6
フルハイトのPCIボードを取り付けるスロット。
(標準搭載)

(12) ディスプレイコネクタ
ディスプレイと接続する。

(13) OCP 2
OCPスロットに対応したLOMカードを取り付けるスロット。

(14) シリアルポート(COM) (オプション)
シリアルインターフェースを持つ装置と接続する。
専用回線に直接接続することは不可。

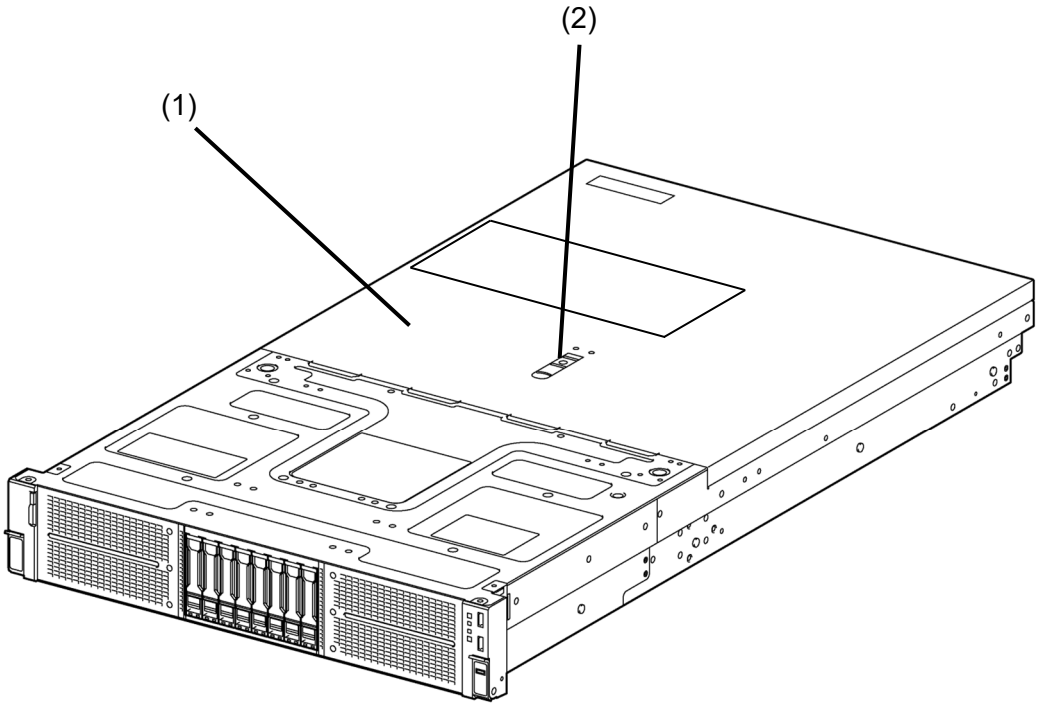
(15) マネージメント専用LANコネクタ
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のコネクタ。
通常のOSが使用するLANとしては使用不可。
iLOとの接続のみ使用する。

(16) USB3.2 Gen1コネクタ
USB3.2 Gen1インターフェースに対応している機器と接続する。

(17) UID(ユニットID)ランプ
前面のユニットIDランプをON/OFFすると点灯/消灯する。前面UIDランプと連動する。
ソフトウェアからのコマンド、iLOのリモート管理、またはファームウェアアップデートを実行した場合、UIDスイッチにてiLOの再起動を実施したときにUIDランプが点灯または点滅する。

(18) OCP 1
OCPスロットに対応したRAIDコントローラまたはLOMカードを取り付けるスロット。

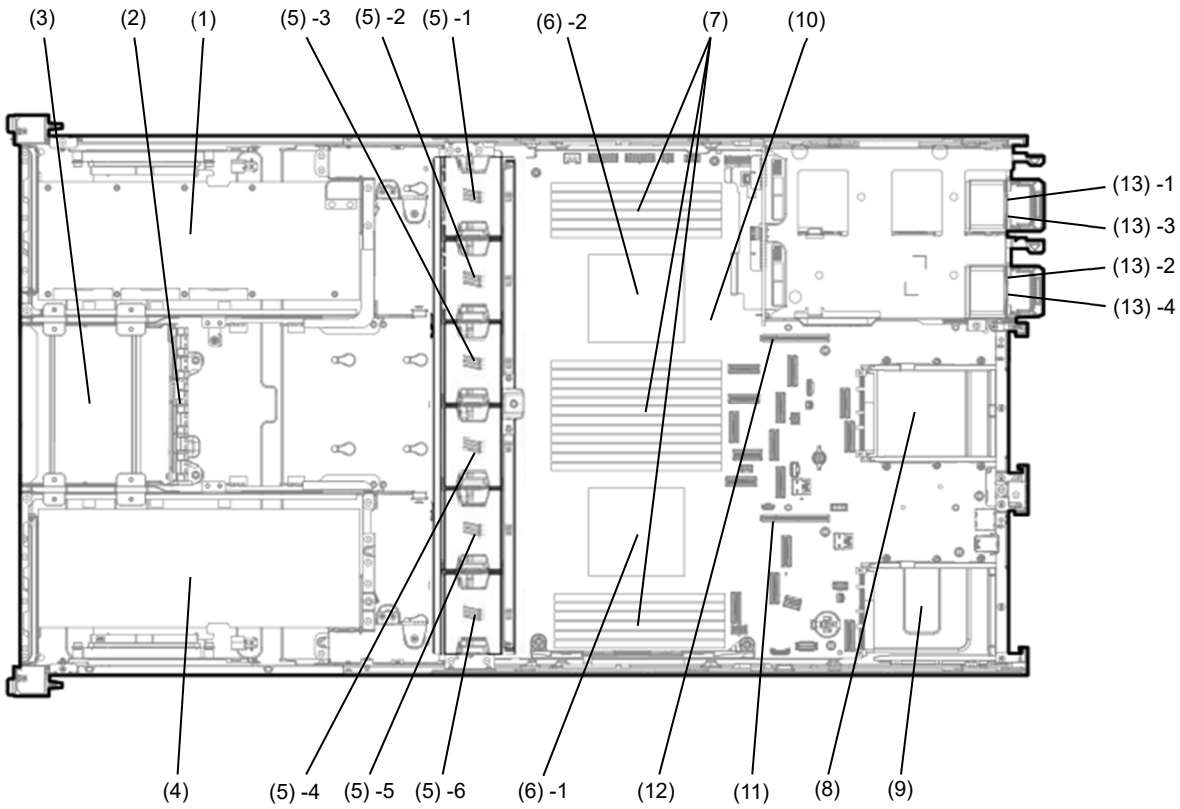
4.4 外 観



(1) トップカバー
(2) フードラッチ

4.5 内 部

図は、エアバッフル、ヒートシンク、ライザーケージを省略しています。



(1) GPU ライザーケージ 1

(2)ドライブバックプレーン

(3) 8x2.5 型ドライブケージ

(4) GPU ライザーケージ 2

(5)冷却ファン (選択必須オプション)

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す

-1 FAN1

-2 FAN2

-3 FAN3

-4 FAN4

-5 FAN5

-6 FAN6

FAN6 個の搭載必須

(6)プロセッサー

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。

-1 CPU1 (選択必須オプション)

-2 CPU2 (選択必須オプション)

(7) DIMM (選択必須オプション)

CPU あたり 1 枚以上必須

(8) LOM スロット

(LOM 1 枚 選択必須オプション)

(9) RAID コントローラ/ LOM スロット

(10) マザーボード

(11) 1st ライザーカード用コネクタ

(12) 2nd ライザーカード用コネクタ

(13) 電源ユニット

括弧数字の後の数字はスロット番号を示す。

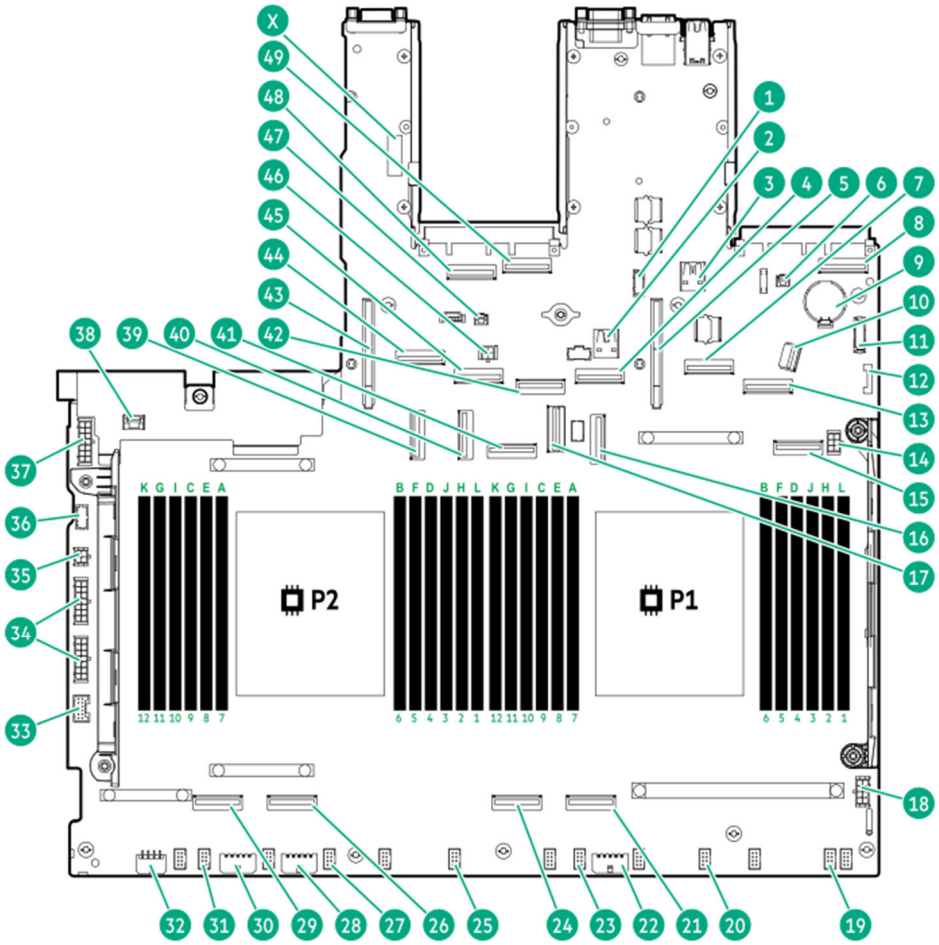
-1 PSU1 (選択必須オプション)

-2 PSU2 (オプション)

-3 PSU3 (オプション)

-4 PSU4 (オプション)

4.6 マザーボード



(1) シリアルポートコネクタ
(2) 内部USB 3.2 Gen 1ポート
(3) 内部USB 3.2 Gen 1ポート
(4) NVMe/SATAポート1A
(5) 1stライザーコネクタ
(6) OCPスロット1 バックアップ電源コネクタ
(7) NVMeポート7A
(8) OCPスロット1 x16アップグレードコネクタ
(9) システムバッテリ
(10) フロントI/Oコネクタ
(11) フロントDisplayPort/USB 2.0コネクタ
(12) SIDコネクタ
(13) NVMeポート6A
(14) ODD/2 SFF（2.5型）電源コネクタ
(15) NVMeポート4A
(16) NVMe/SATAポート9A
(17) OSブートデバイス信号コネクタ
(18) GPUライザー電源コネクタ
(19) ファンコネクタ6
(20) ファンコネクタ5
(21) NVMeポート2A
(22) ドライブバックプレーン電源コネクタ3
(23) ファンコネクタ4
(24) NVMeポート3A
(25) ファンコネクタ3
(26) NVMeポート2B
(27) ファンコネクタ2
(28) ドライブバックプレーン電源コネクタ2
(29) NVMeポート3B
(30) ドライブバックプレーン電源コネクタ1
(31) ファンコネクタ1
(32) GPUライザー電源コネクタ
(33) Energy Packコネクタ
(34) GPU/バックプレーン/スイッチボード電源コネクタ
(35) フリーハイトライザー電源コネクタ
(36) フリーハイトライザーサイドバンドコネクタ
(37) バックプレーン電源コネクタ
(38) シャーシ侵入検知スイッチコネクタ
(39) NVMeポート7B
(40) NVMeポート6B
(41) NVMeポート4B
(42) NVMeポート5B
(43) 2ndライザーコネクタ
(44) NVMe/SATAポート9B
(45) NVMe/SATAポート8B
(46) スマートNICモード2電源コネクタ
(47) OCPスロット2 バックアップ電源コネクタ
(48) OCPスロット2、ポート1
(49) OCPスロット2、ポート2
(X) システムメンテナンススイッチ

4.6.1 システムメンテナンススイッチ

システムメンテナンススイッチの詳細機能一覧

位置	デフォルト	設定	機能
SW1 *1	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	iLO6 のセキュリティを無効に設定します。
SW2	OFF	予約	ー
SW3	OFF	予約	ー
SW4	OFF	予約	ー
SW5 *2	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	パワーオンパスワードとアドミニストレーターパスワードをクリアします。
SW6 *3	OFF	OFF	通常は OFF に設定してください。
		ON	システム設定をデフォルト値に戻します。*4
SW7	OFF	予約	ー
SW8	OFF	予約	ー
SW9	OFF	予約	ー
SW10	OFF	予約	ー
SW11	OFF	予約	ー
SW12	OFF	予約	ー

重要

「予約」と記載されたシステムメンテナンススイッチは、ドキュメントの指示がある場合を除いて変更しないでください。本製品が故障したり、誤動作したりする原因になります。

*1 SW1 は管理者権限の与えられた iLO6 の全てのユーザーのパスワードがわからなくなってしまったときや、iLO6 の機能を無効から有効に変更するときに ON にしてください。

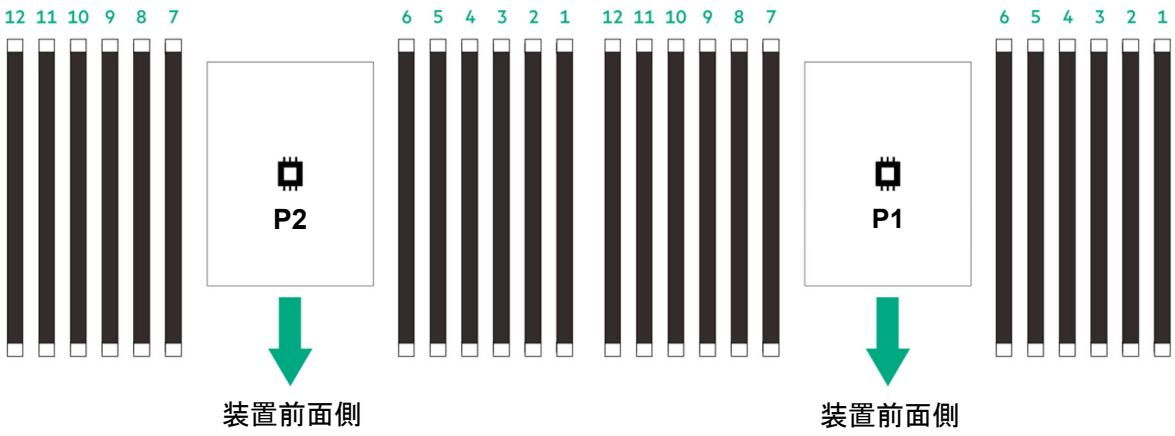
*2 SW5 の操作手順については、「メンテナンスガイド」の「1 章(7.4.4 パスワードのクリア)」を参照してください。

*3 SW6 の操作手順については、「メンテナンスガイド」の「1 章(7.4.3 システム設定をデフォルト値に戻す)」を参照してください。

*4 デフォルト値は出荷時設定と異なる場合があります。

4.6.2 DIMM スロット

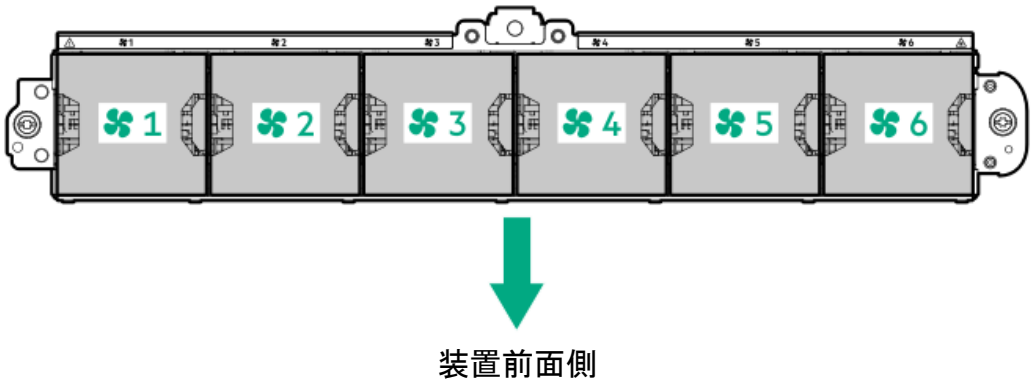
DIMM スロットには、プロセッサー毎に 1～12 の番号が順に付けられています。



4.7 冷却ファン

重要

サーバーオプションの損傷を防止するために、すべてのファンベイにファンが取り付けられていることを確認してください。



次の表に、有効な冷却ファンの構成を示します。

構成	ファンベイ1	ファンベイ2	ファンベイ3	ファンベイ4	ファンベイ5	ファンベイ6
2x CPU	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン

高性能ファン 6 つが標準実装されています。
冗長化のためには 6 つのファンが必要です。ファンの障害やファンの欠落が発生すると、冗長性を失います。

サーバーは、冷却ファンの回転速度を環境に応じて最適な値に制御します。冷却ファンは、温度に応じて最小限の速度で回転します。
冷却ファンの出荷時の設定[Optimal Cooling]は、サーバーの設置環境や稼働状況により装置内部温度が高くなると高速回転になる場合があります。
冷却ファンが高速回転と低速回転を繰り返す場合は、メンテナンスガイド(共通編)を参照し、システムユーティリティの冷却ファンの設定を[Increased Cooling]へ変更してください。

・メンテナンスガイド(共通編)
「1 章 便利な機能」
- 「1. システムユーティリティ(R125k-2M)」
  - 「1.2.2 BIOS/Platform Configuration (RBSU)」
    - 「(12) Advanced Options メニュー」
      - 「(a) Fan and Thermal Options メニュー」
        - 「Thermal Configuration」

サーバーは以下の温度管理のもとで所定のシャットダウンを行います。

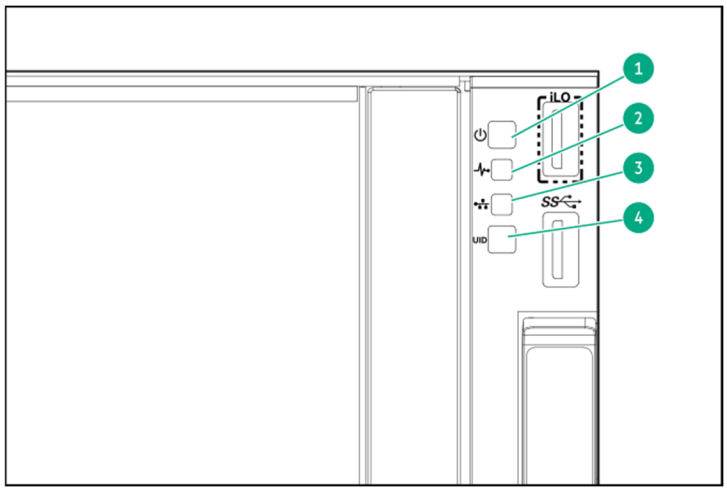
- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO6 は、安全な OS のシャットダウン処理を行います。重大レベルの温度が検出された場合は、OS のシャットダウン処理は行わず、強制電源断を行います。
- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されたときは、OS のシャットダウン処理は行わず、そのまま運用されますが、重大レベルの温度が検出されたときは、強制電源断を行います。

「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Thermal Shutdown」機能が「Disabled」に設定されている場合、高温イベントによりサーバーオプションが損傷する場合があります。

ESMPRO/ServerAgentService をインストールされている場合、高温時のシャットダウンは ESMPRO/ServerAgentService により実行されるため、「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

4.8 ランプ表示

4.8.1 本体前面のランプ



番号	項目	ステータス	意味
1	電源スイッチおよびシステム電源ランプ *4	緑色で点灯	システムに電源が入っています
		緑色で点滅(毎秒1回)	電源投入シーケンスを実行中です
		アンバー色で点灯	システムはスタンバイ状態です
		消灯	電源が供給されていません *1
2	ステータスランプ *4	緑色で点灯	正常
		緑色で点滅(毎秒1回)	iLOが再起動しています
		アンバー色で点滅	システムの機能が劣化しています *2
		赤色で点滅(毎秒1回)	システムがクリティカルな状態です *2
		消灯	システムに電源が入っていません
3	LINK/ACTランプ *3, *4	緑色で点灯	ネットワークにリンクされています
		緑色で点滅(毎秒1回)	ネットワークが動作しています
		消灯	ネットワークが動作していません
4	UIDスイッチ/ランプ *4 ※サーバー起動からOSの起動完了までの間およびシステムユーティリティの操作途中は、iLOの再起動(リセット)を行わないでください。	青色で点灯	動作中
		青色で点滅(毎秒1回)	リモート管理またはファームウェアアップグレードを実行中です
		青色で点滅(毎秒4回)	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスが開始されました
		青色で点滅(毎秒8回)	UIDスイッチを使ったiLO再起動シーケンスを実行中です
		消灯	動作していません

*1 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源ユニットが搭載されていない、電源ユニットが故障している、または電源コードが外れています。

*2 ステータスランプが劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システム IML を確認するか、iLO を使用してシステムステータスを確認してください。

*3 LINK/ACT ランプは、スキャン チェーン機能のない OCP NIC アダプタ、または PCIe NIC アダプタからの NIC LED LINK/ACT 表示をサポートしません。

*4 この表で説明した 4 つすべてのランプが同時に点滅している場合は、電源障害が発生しています。詳しくは、「(2) 電源障害ランプ」を参照してください。

(1) UID スイッチの機能

UID スイッチを押すと Server Health Summary を表示することができます。また、UID スイッチを 5 秒間から 9 秒間押し続けることで、UID ランプが青色で毎秒 4 回点滅し、安全な iLO 再起動が開始されます。

重要

サーバー起動から OS の起動完了までの間(POST (Power On Self Test)実行中も含みます)は、iLO の再起動を行わないでください。また、システムユーティリティの操作途中も、iLO の再起動を行わないでください。該当タイミングで iLO の再起動を行うと、期待しない動作となる場合があります。

重要

iLO の再起動の完了を待たずに先に進めた場合、直後のシステム再起動処理(Reboot) が正常に動作しないこと(装置の電源オフなど)や、装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報を消失することがあります。
なお、iLO の稼働状態は、本製品の本体前面にあるステータスランプから確認いただくことが可能です。
ステータスランプが緑色で点滅（毎秒 1 回)している場合は iLO が再起動中であることを示します。ステータスランプが緑色で点灯している場合は iLO の再起動が完了し正常動作していることを示します。

チェック

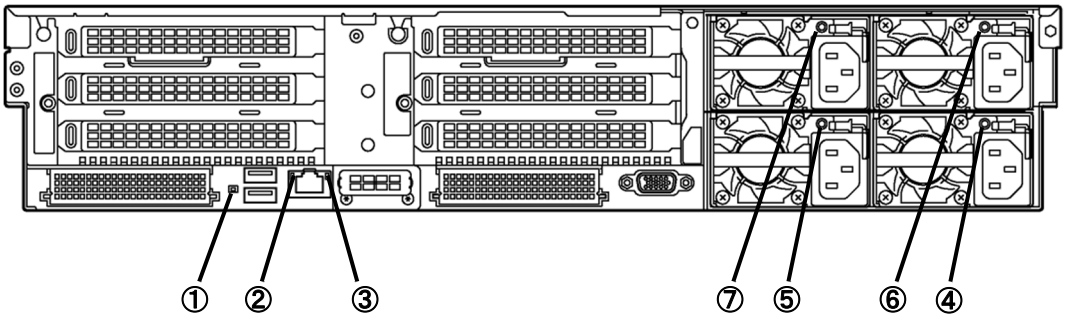
iLO の再起動を開始すると、iLO へのアクティブな接続がすべて終了します。
ファームウェアファイルをアップロード中の場合は、処理は終了されます。

(2) 電源障害ランプ

次の表は、電源障害ランプおよび影響を受けるサブシステムのリストを示しています。

サブシステム	ランプの動作
マザーボード	1回の点滅
プロセッサー	2回の点滅
メモリ	3回の点滅
ライザーカードまたはPCIeスロット	4回の点滅
OCPアダプター	5回の点滅
RAIDコントローラ/SASコントローラー	6回の点滅
マザーボードPCIeスロット	7回の点滅
電源バックプレーン	8回の点滅
ストレージバックプレーン	9回の点滅
電源ユニット	10回の点滅
PCIe増設カードまたはライザーカード	11回の点滅
シャシー	12回の点滅
GPUカード	13回の点滅

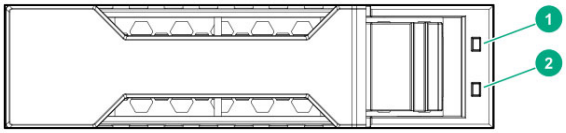
4.8.2 本体背面のランプ



番号	項目	ステータス	意味
1	UIDランプ	青色で点灯	識別が有効です。
		青色で点滅	システムはリモートで管理されています。
		消灯	識別が無効です。
2	LINKランプ	緑色で点灯	接続されています。
		消灯	ネットワークにリンクされていません。
3	ACTランプ	緑色で点灯	動作しています。
		緑色で点滅	動作しています。
		消灯	動作していません。
4	AC POWER1ランプ	緑色で点灯	正常
5	AC POWER2ランプ	消灯	次の1つまたは複数の状況が発生している ・ AC電源が供給されていない ・ 電源ユニットに障害が発生している ・ 電源ユニットがスタンバイモードに入っている ・ 電源ユニットが電流制限を超えている ・ 電源コードが接続されていません。
6	AC POWER3ランプ		
7	AC POWER4ランプ		

4.8.3 ホットプラグ対応 SATA/SAS ドライブのランプ

2.5 型ドライブ



番号	項目	ステータス	意味
1	障害/特定ランプ	アンバー色で点灯	このドライブは故障しているか、サポートされていないか、無効です。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによって識別されています。
		アンバー/青色の点滅(1秒あたり1回の点滅)	ドライブに障害が発生したか、このドライブの障害予測アラートが受信されました。ドライブは、管理アプリケーションによっても識別されています。
		アンバーの点滅(1秒あたり1回の点滅)	このドライブの障害予測アラートが受信されました。 できるだけ早くドライブを交換してください。
		消灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションで識別されていません。
2	認識/動作ランプ	緑色で点灯	ドライブは正常に認識されています。動作はしていません。
		緑の点滅(1秒あたり1回の点滅)	ドライブは次のいずれかを実行しています。 ·RAIDの再構築または実行 ·ストライプサイズの移行の実行 ·容量拡張の実行 ·論理ドライブ拡張の実行 ·消去 ·スペアパーツが動作
		緑の点滅(1秒あたり4回の点滅)	ドライブは正常に動作しています。
		消灯	ドライブがRAIDコントローラによって構成されていないか、スペアドライブです。

重要

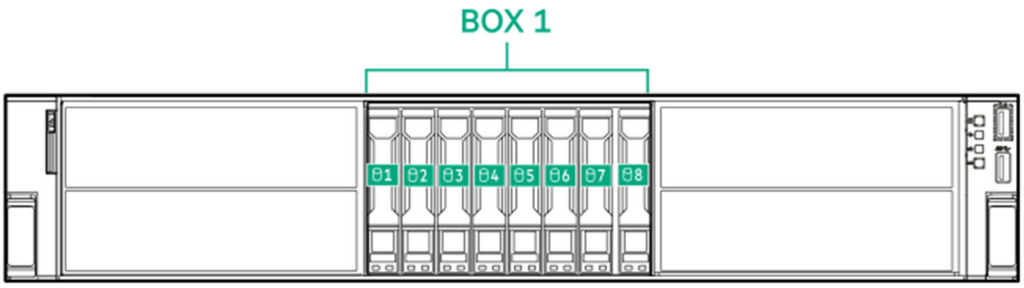
オートリビルド機能を使うときは次の注意事項を守ってください。

- **リビルド中は本製品の電源 OFF、または再起動しないでください。**
- **ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は 90 秒以上空けてください。**
- **他のリビルド中のハードディスクドライブが存在するときは、ハードディスクドライブを交換しないでください。**

4.9 デバイス番号とドライブベイ番号

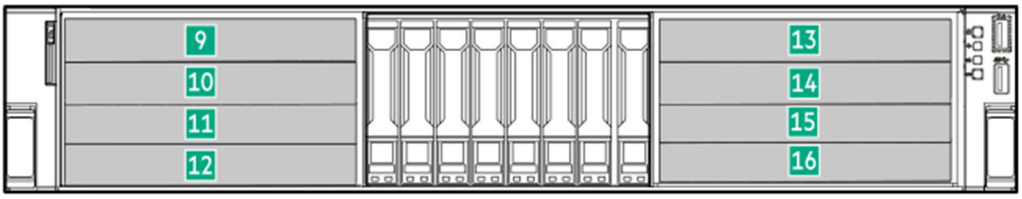
ドライブのデバイス番号は、BOX 番号とベイ番号で示されます。

4.9.1 フロント BOX

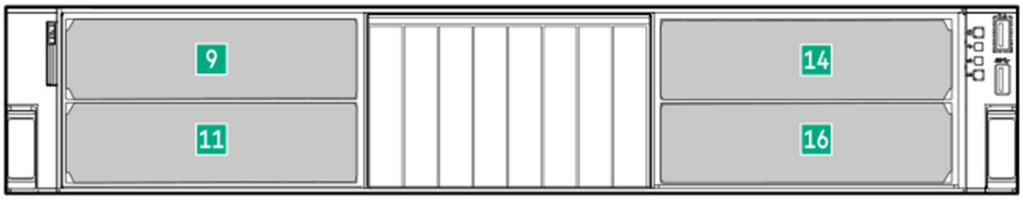


4.9.2 GPU コンピューティングカードのスロット番号

・シングル幅の GPU 搭載時

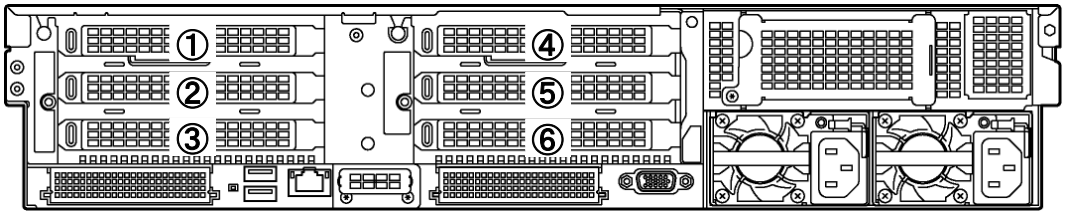


・ダブル幅の GPU を搭載時



4.10 PCI スロット番号

4.10.1 PCI スロット番号



NEC Express5800 シリーズ
Express5800/R125k-2M

2 準　備

本製品を使う前に準備することについて説明します。

1. **内蔵オプションの取り付け/取り外し**
   オプションの取り付け/取り外しの方法と注意事項について説明しています。
   オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、ここで説明している手順は省略できます。

2. **設置と接続**
   本製品の設置にふさわしい場所とケーブルの接続について説明しています。

1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し

オプションの取り付け/取り外しと注意事項について説明します。
オプションを購入していないとき、または「BTO(工場組込み出荷)」でオプションをすべて組み込み指示したとき、この節(「1. 内蔵オプションの取り付け/取り外し」)で説明している手順は省略できます。

重要

弊社認定の保守サービス会社の保守員が作業することをお勧めします。
オプションおよびケーブルは、弊社が指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果、誤動作または故障・破損についての修理は、保証期間内であっても有償になります。

1.1 安全上の注意

安全にオプションの取り付け/取り外しをするため、次の注意事項を必ず守ってください。

警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **自分で分解・修理・改造はしない**
- **リチウムバッテリー*1 やニッケル水素バッテリー、リチウムイオンバッテリーを取り外さない**
- **電源プラグを差し込んだまま取り扱わない**

*1 リチウム電池については「1 章(4.6　マザーボード)」を参照してください。

注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **落下注意**
- **装置を引き出した状態にしない**
- **中途半端に取り付けない**
- **カバーを外したまま取り付けない**
- **指を挟まない**
- **高温注意**
- **感電注意**

1.2 取り付け／取り外しの概要

次の手順に従って、部品の取り付け/取り外しをします。

ハードディスクドライブ、ファンユニット、電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は、本製品をラックから取り外した状態で行います。ラックからの取り外しは、複数名で行うことをお勧めします。

⚠注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **落下注意**
- **装置を引き出した状態にしない**
- **カバーを外したまま取り付けない**
- **高温注意**
- **指を挟まない**

1. ラックに搭載しているときは、UID スイッチを使って作業対象のサーバーを確認します。
   本書の「2 章(1.3 サーバーの確認(UID スイッチ))」を参照してください。

2. 電源ユニットの増設のみのときは、電源ユニットを取り付けます。
   本書の「2 章(1.27 電源ユニット)」を参照してください。

3. フロントベゼルを取り付けているときは、フロントベゼルを取り外します。
   本書の「2 章(1.4 フロントベゼルの取り外し)」を参照してください。

4. ホットプラグ型 HDD/SSD を空きケージに追加搭載(または故障交換)する場合は、通電中(電源が ON)に物理デバイスの挿抜を行うことができます。手順 16 に進みます。

重要

本体内蔵装置、増設内蔵装置の構成によっては、HDD/SSD の搭載台数に制限があります。(空きケージがあっても搭載できない場合があります)
システム構成ガイドまたは、ユーザーズガイド掲載サイトの「電源構成について」を参照して搭載可能台数を確認してください。または、お求めの販売店にご相談ください。
※ユーザーズガイド掲載サイトに「電源構成について」が掲載されていない機種もあります。その場合は、構成に依存した HDD/SSD の搭載台数制限はありません。

重要

- **故障した物理デバイスを抜いてから新しい物理デバイスを実装するまでに、90 秒以上の間隔をあけてください。**
- **複数の物理デバイスを追加搭載する場合、次の物理デバイスを実装するまでに、90 秒以上の間隔をあけてください。**

5. それ以外の内蔵オプションの取り付け、または、取り外しのときは、本製品をラックから取り外し、丈夫で平らな机の上に置きます。本書の「2 章(2.1 設置)」を参照してください。

本製品をラックから引き出したまま放置しないでください。

6. 電源が ON のときは、電源を OFF にします。本書の「3 章(6. 電源の OFF)」を参照してください。

7. 電源コードをコンセントから抜き、本製品からも外します。

- **本製品から電源コードを取り外した後、30 秒以上待ってから作業してください。電源コードを取り外した直後は、冷却ファンなどの部品が動作を続けていることがあります。**
- **電源ユニットの AC POWER ランプが消灯することを確認してください。**

8. トップカバーを取り外します。
   本書の「2 章(1.5.1 トップカバーの取り外し)」を参照してください。

9. エアバッフルを取り外します。
   本書の「2 章(1.6 エアバッフルの取り外し)」を参照してください。

10. ファンケージを取り外します。
    本書の「2 章(1.7 ファンケージの取り外し)」を参照してください。

11. 取り付けまたは取り外しを行う部品に応じて、順に作業します。。
    本書の「2 章(1.9 TPM ～ 1.25 内蔵ドライブによる RAID システム)」を参照してください。

12. ファンケージを取り付けます。
    本書の「2 章(1.7 ファンケージの取り付け)」を参照してください

13. エアバッフルを取り付けます。
    本書の「2 章(1.6 エアバッフルの取り付け)」を参照してください。

14. トップカバーを取り付けます。
    本書の「2 章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してください。

15. ラックへ搭載します。
    本書の「2 章(2.1 設置)」を参照してください。

16. フロントベゼルを取り付けます。
    本書の「2 章(1.4 フロントベゼルの取り付け)」を参照してください。

以上で、内蔵オプションの取り付け、取り外しは完了です。
引き続き、本書の「2 章(2.2 接続)」を参照して、セットアップを続けてください。

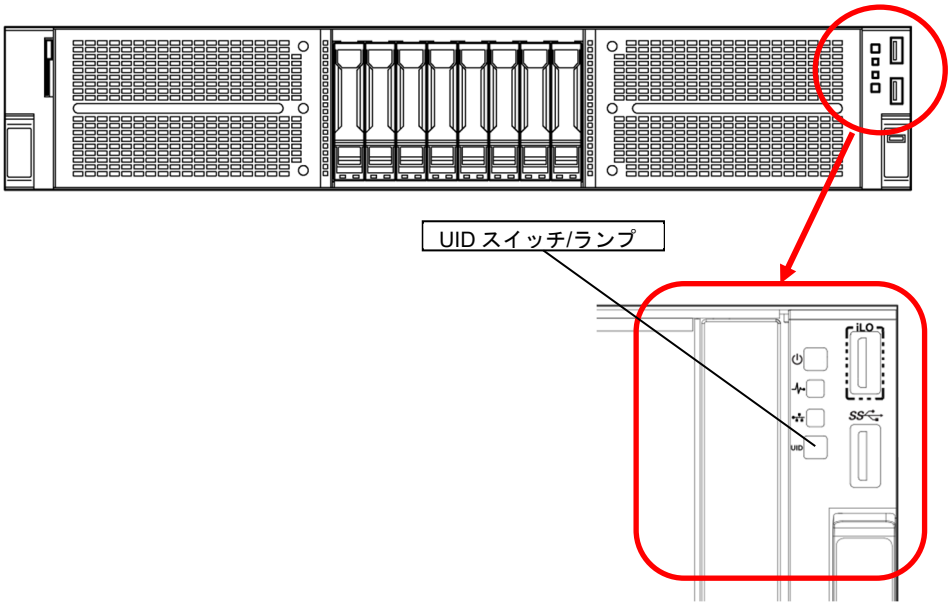
1.3 サーバーの確認(UID スイッチ)

UID(ユニット ID)スイッチを使うと、目的のサーバーがどれか見分けることができます。

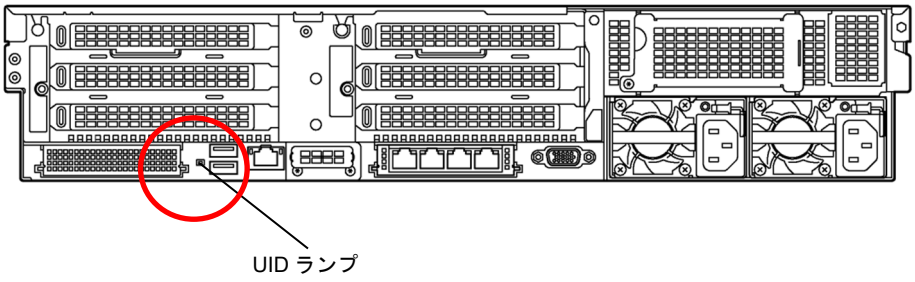
本製品が運用中のとき、電源を OFF にしたり、ケーブルを外したりする前に、**UID スイッチを使って目的のサーバーを確認してから作業するようにしてください**。

UID スイッチを押すと UID ランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

前面



背面

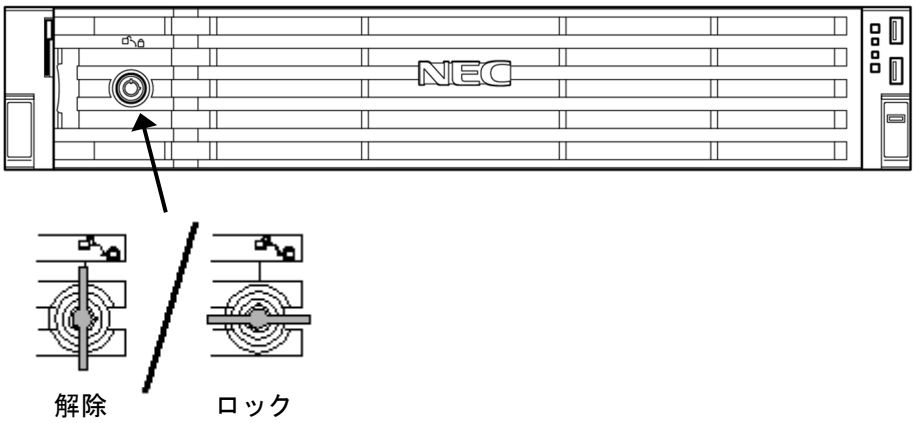


1.4 フロントベゼル

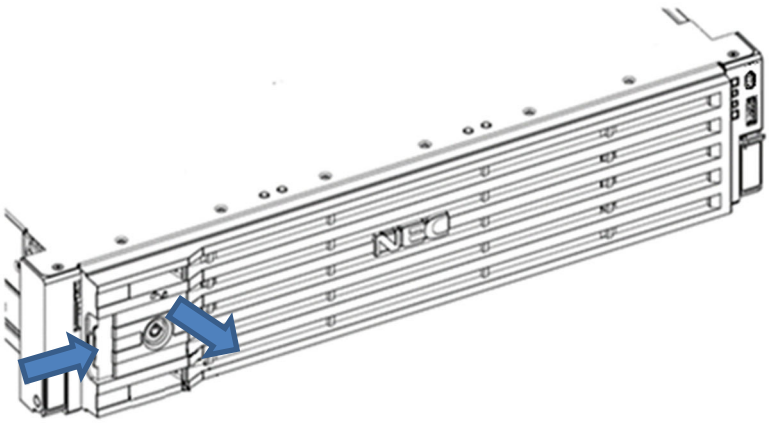
POWER スイッチなどの操作、またはトップカバーを取り外すときは、フロントベゼルを取り外します。

1.4.1 フロントベゼルの取り外し

1. キースロットにベゼルロックキーを差し込み、キーを軽く押しながら回して、ロックを解除します。



2. フロントベゼルを正面から見て左側のレバーを右方向に押してロックを外し、左側のみ 10cm 程度手前に引き、図のように左側のロックが解除された状態で左手前方向に引いて、装置から取り外します。

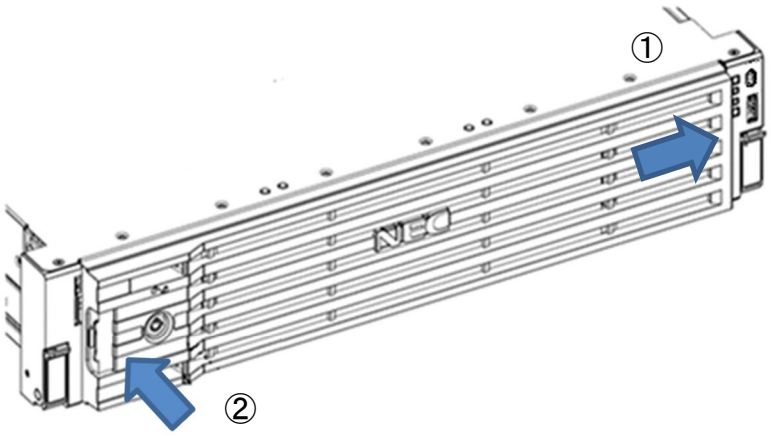


チェック　このとき、誤って POWER スイッチを押さないように注意してください。

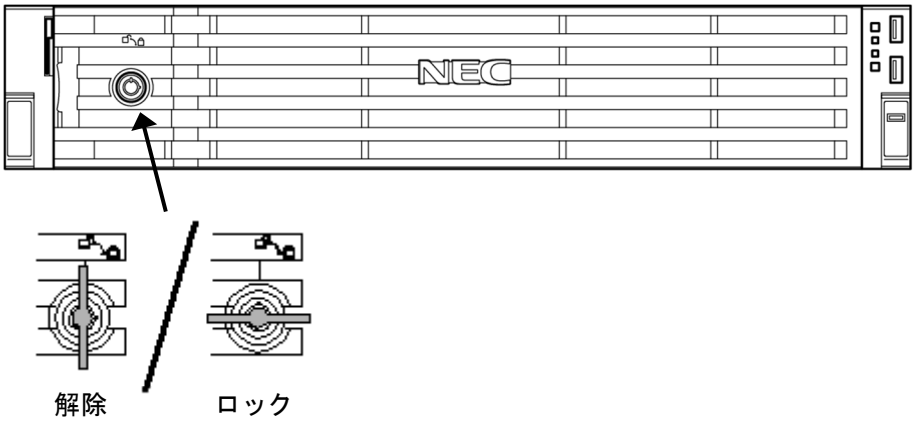
重要　**正しい手順で取り外さない場合、フロントベゼルを破損するおそれがあります。**

1.4.2 フロントベゼルの取り付け

1. フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの上下の向きを合わせます。
2. フロントベゼルを正面から見て右側を装置前面部のくぼみにはめ込み、左側のレバーを右方向に押して、装置左側をセットし、レバーを放すとロックがかかります。
   フロントベゼルを手前に軽く引き、ロックされているか確認してください。



3. キーを差し込み、押しながら右方向に回してロックをかけます。



チェック　このとき、誤って POWER スイッチを押さないように注意してください。

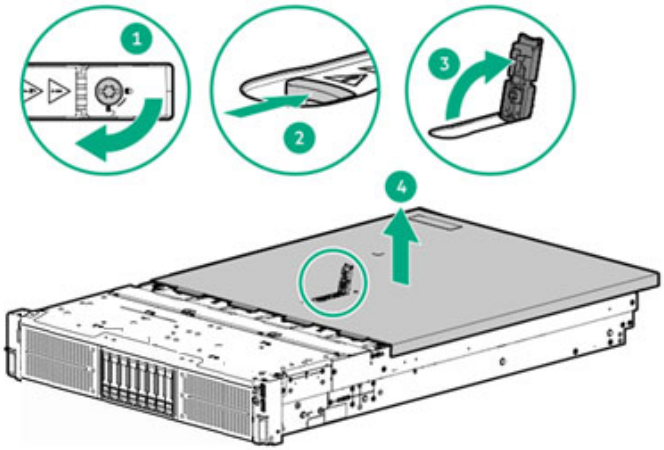
重要　**正しい手順で取り付けない場合、フロントベゼルを破損するおそれがあります。**

1.5 トップカバー

オプションの取り付け/取り外し、または内部のケーブル接続を変更するときは、トップカバーを取り外します。
事前にヘクサロビュラドライバー(T-15)、またはマイナスドライバーを準備してください。

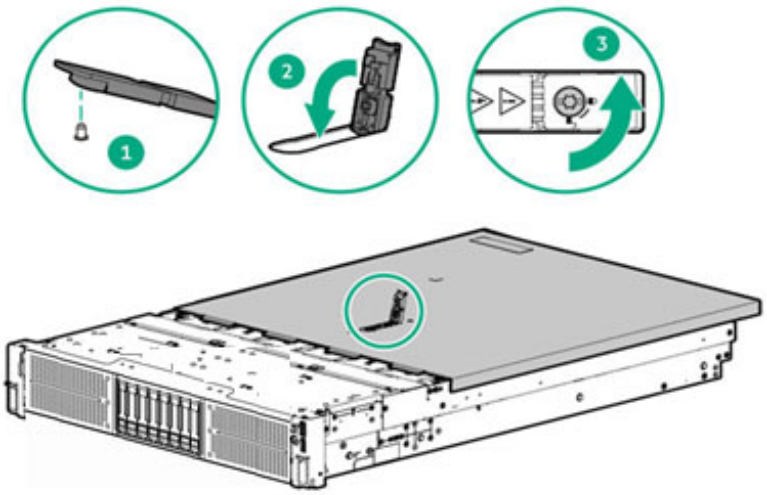
1.5.1 トップカバーの取り外し

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。
2. セキュリティネジをヘクサロビュラドライバー、またはマイナスドライバーで開けます。
3. 天面にあるフードラッチを背面側に押しロックを解除し、フードラッチを上方向に起こします。
4. トップカバーをシャーシの背面側に少しスライドさせます。
5. トップカバーを持ち上げて取り外します。



1.5.2 トップカバーの取り付け

1. フードラッチを開いたまま、フレームに確実に差し込まれるよう、まっすぐ本製品の上にトップカバーを置きます。トップカバーの位置をずらして、本製品の背面側から約 1.25cm（0.5 インチ）出るようにしてください。
2. フードラッチを押し下げます。トップカバーが完全に閉まるまでスライドさせます。
3. フードラッチのセキュリティネジをヘクサロビュラドライバー（T-15）、またはマイナスドライバーで締めます



1.6 エアバッフル

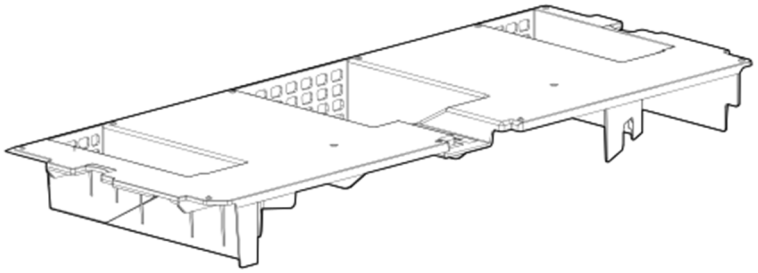
内部オプションの取り付け/取り外し、または内部ケーブルの接続変更するときは、エアバッフルを取り外します。

チェック

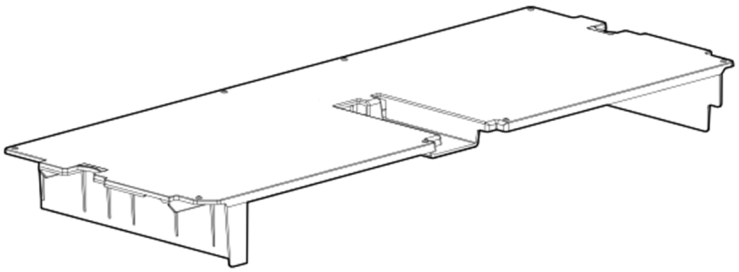
トップカバー、エアバッフル、ダミートレー、ブランクカバー等を取り外したまま長時間本製品を動作させないでください。このような状態で本製品を動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

エアバッフルは取り付けられているヒートシンクに応じて N8116-130/131 のどちらかのエアバッフルが取り付けられています。

・N8116-130　2U エアバッフル(高性能ヒートシンク対応)

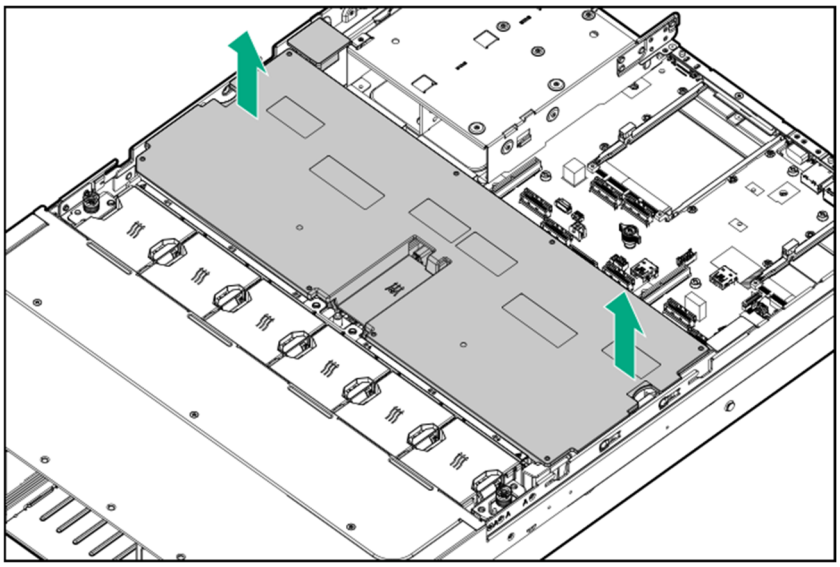


・N8116-131　2U エアバッフル(最大性能ヒートシンク対応)



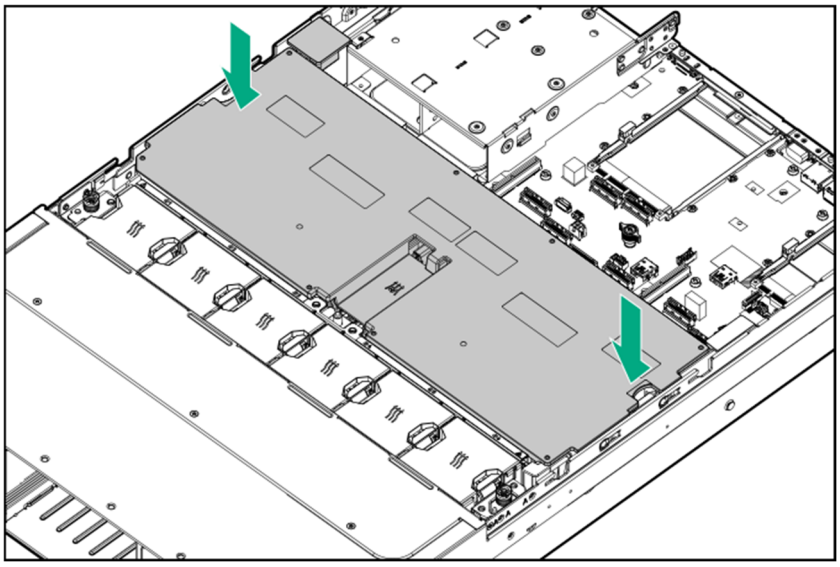
1.6.1 エアバッフルの取り外し

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～8 を参照して準備します。
2. エアバッフルの両側を持ち上げて取り外します。



1.6.2 エアバッフルの取り付け

1. エアバッフルは、位置を確認して上から被せるようにゆっくりと軽く押し込むようにして固定します。



1.7 ファンケージ

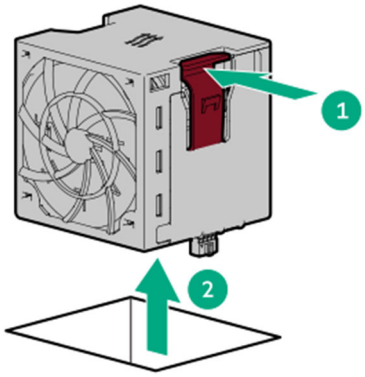
内部オプションの取り付け/取り外し、または内部ケーブルの接続変更するときは、ファンケージを取り外します。

チェック

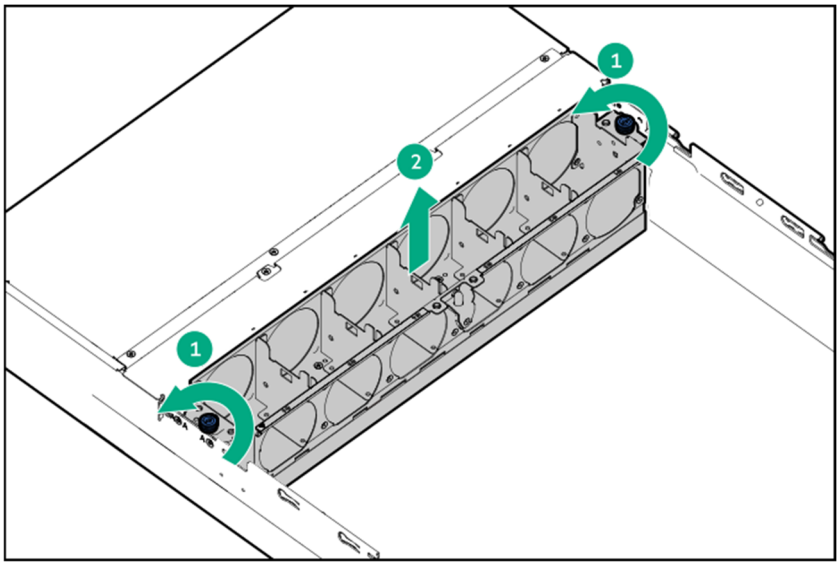
トップカバー、エアバッフル、ダミートレー、ブランクカバー等を取り外したまま長時間本製品を動作させないでください。このような状態で本製品を動作させると、通気が正しく行われないために冷却機構が正常に機能しなくなり、高温によって装置が損傷する場合があります。

1.7.1 ファンケージの取り外し

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. ファン(6 個)を全て取り外します。



3. ファンケージの両側にあるネジ(2 個)を緩めてからファンケージ全体を上方に持ち上げて取り外します。



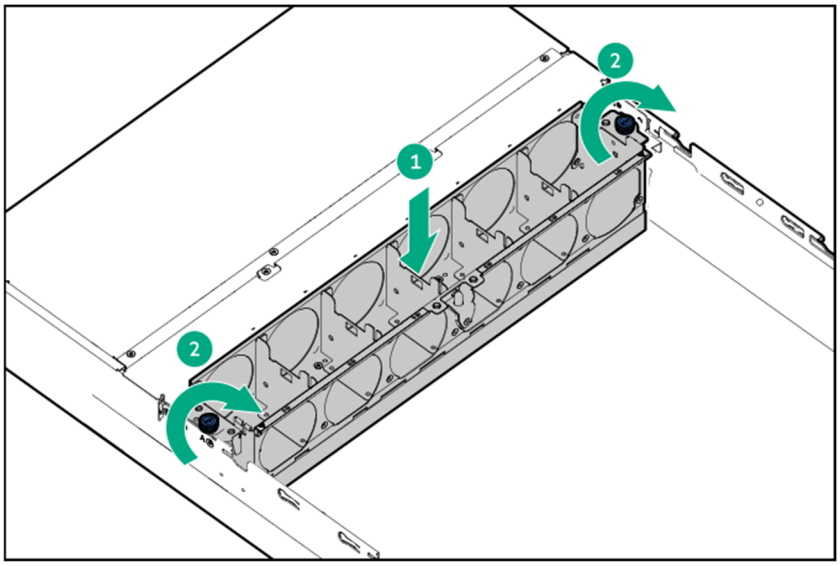
1.7.2 ファンケージの取り付け

1. ファンケージの実装位置を確認して上から被せるようにゆっくりと軽く押し込むようにして組み込みます。

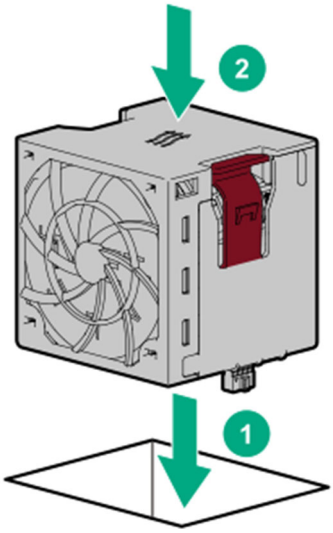
重要

ケーブルを引っ張らないように端に寄せてから取り付けてください。
ケーブルを端に寄せずファンケージを取り付けると破損するおそれがあります。

2. ファンケージの両側にあるネジ(2 個)を締めて固定します。



3. ファン(6 個)を全て取り付けます。

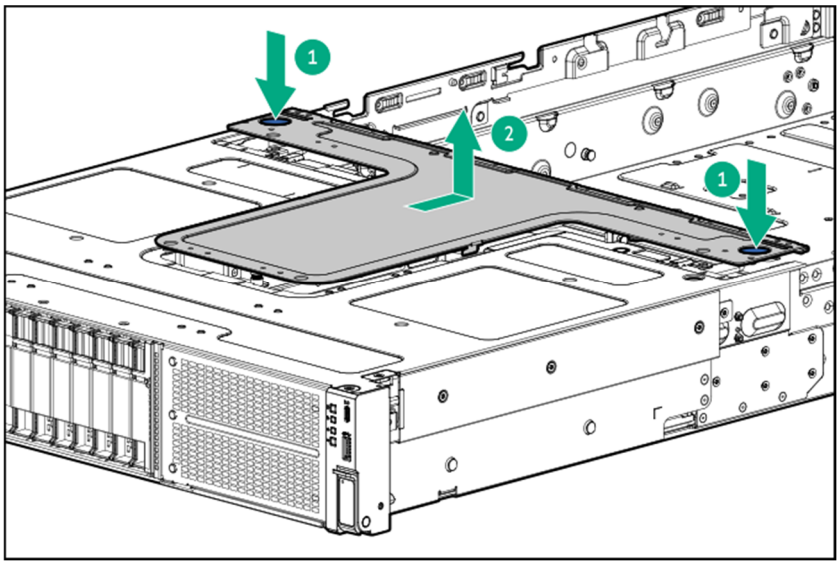


1.8 ミドルカバー

オプションの取り付け/取り外し、または内部のケーブル接続を変更するときは、ミドルカバーを取り外します。

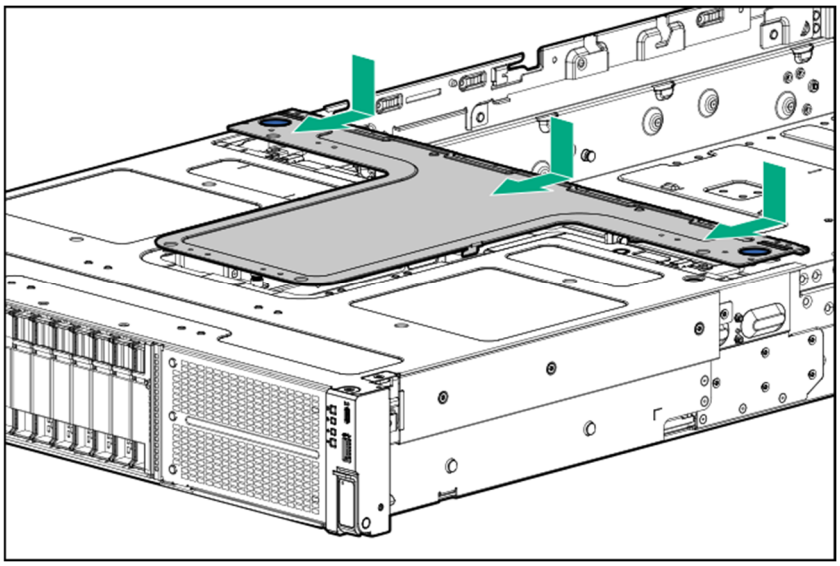
1.8.1 ミドルカバーの取り外し

1. 本書の「2章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～10 を参照して準備します。
2. 両側にあるボタンを押してロックを解除し、ミドルカバーをシャーシの背面側に少しスライドさせます。
3. ミドルカバーを持ち上げて取り外します。



1.8.2 ミドルカバーの取り付け

1. ミドルカバーを取り付ける位置を確認し本製品の上にミドルカバーを置きます。
2. ミドルカバーが完全に閉まるまで本製品の前面側にスライドさせます。



1.9 TPM

Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使用するとき、TPM (Trusted Platform Module)を有効にする必要があります。詳細について、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。

ハードウェア交換の際には、次のガイドラインに従ってください。

- ハードウェアの取り付けや交換をするとき、弊社のサービス窓口で TPM、または、暗号化テクノロジーを有効にすることはできません。セキュリティ上の理由から、お客様が有効にしてください。
- BitLocker を使用するとき、必ずリカバリキー/パスワードを保管してください。BitLocker がシステムの保全性が侵害された可能性を検出したとき、リカバリモードに入るためにリカバリキー/パスワードが必要です。
- 弊社は、TPM の不適切な使用によって発生したデータアクセスのブロックについて、責任を負いかねます。 TPM を利用した暗号化機能の操作は、各オペレーティングシステムに付属の暗号化テクノロジー機能のドキュメントを参照してください。

1.9.1 TPM の有効化手順

1. POST 中に<F9>キーを押し、システムユーティリティを起動します。
2. TPM Visibility オプションを[Visible]に設定します。

   System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility

3. <F12>キーを押し、設定を保存して再起動します。

重要

必ず、本節に記載されている手順に従ってください。手順に従わない場合、ハードウェアが損傷することや TPM が正しく動作しないことがあります。

1.9.2 TPM の無効化手順

1. POST 中に<F9>キーを押し、システムユーティリティを起動します。
2. TPM Visibility オプションを[Hidden]に設定します。

   System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Trusted Platform Module Options > Advanced Trusted Platform Module Options > TPM Visibility

3. <F12>キーを押し、設定を保存して再起動します。

重要

必ず、本節に記載されている手順に従ってください。
Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノロジーを使用している場合、ドライブ暗号化テクノロジーを無効にしてから、本手順を実施してください。

1.10 プロセッサー(CPU)

チェック　プロセッサーやマザーボードの損傷を防止するために、本製品のプロセッサーの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。

チェック　本製品の誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサー構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサーを使用してください。

重要　**「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。**
指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。

チェック　マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。

1.10.1 サポートする最大論理プロセッサー数

本製品は、アーキテクチャー(x86 アーキテクチャー)と OS の仕様により、使用可能な論理プロセッサー数(プロセッサーコア数)が変わります。

最大論理プロセッサー数一覧

OS	各OSがサポートする 最大論理プロセッサー数	本製品がサポートする 最大論理プロセッサー数
Microsoft Windows Server 2025 Standard Microsoft Windows Server 2025 Datacenter	2048 *1	512
Red Hat Enterprise Linux 9 Server	1792	512
VMware ESX 9.x	960	512

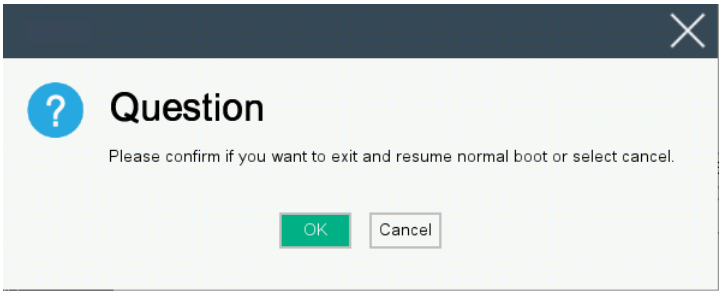
*1：Hyper-V 利用時の最大論理プロセッサー数は、下記となります。
- Windows Server 2025：512

1.10.2 プロセッサータイプの識別

本製品にインストールされているプロセッサータイプは POST 画面で確認できます。

1. 本製品をリブートします。
   本製品がリスタートし、POST 画面が表示されます。
2. <F9>キーを押します。
   システムユーティリティ画面が表示されます。
3. [System Information > Processor Information]を選択します。
   本製品に取り付けたプロセッサーについての詳細な情報が画面に表示されます。
4. メインのメニューが表示されるまで<ESC>キーを押します。

5. 下記メニューが表示されるので[OK]を選択しシステムユーティリティから抜け、ブートモードに移行します。



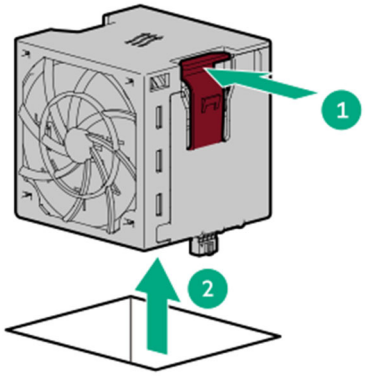
1.11 2U 高性能ファン N8181-226

本装置を手配する際は、2U 高性能ファンを必ず 6 セット手配してください。

1.11.1 取り外し

ファンを取り外すには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～8 を参照して準備します。
2. ファンを取り外します。



1.11.2 取り付け

チェック 本製品のダメージを防止するために、ファンを取り付ける前に、すべての DIMM スロットの両側にあるレバーが、ロックされていることを確認してください。

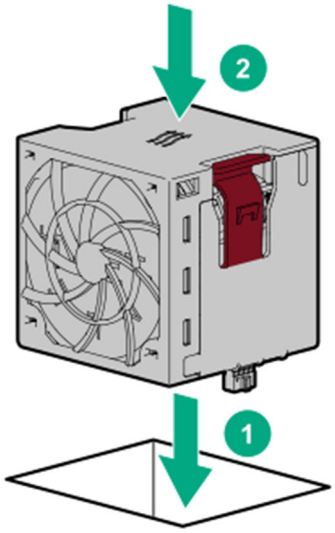
チェック トップカバーを開いているか、取り外した状態で、長い間、本製品を運用しないでください。この環境で運用すると、不適切な気流と不適切な冷却によって、熱の損傷を引き起こすことがあります。

チェック 電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

ファンを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～8 を参照して準備します。

2. ファンをファンベイに取り付けます。



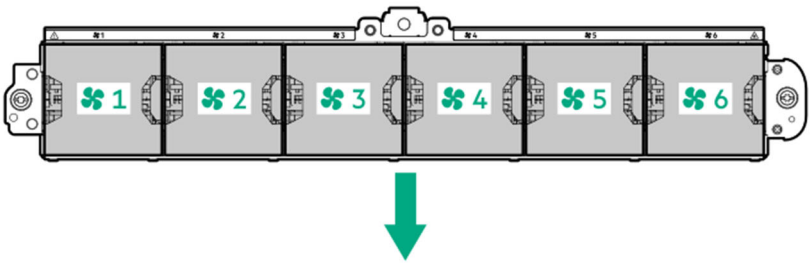
3. 本書の「2 章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照して本製品のトップカバーを取り付けます。
4. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.11.3 ファンについて

チェック

機器への損害を避けるために、本製品に最適な数のファンが取り付けられていない場合は、長期間のサーバー運用をしないでください。本製品は起動するかもしれませんが、必要とされているファンを取り付けない状態での本製品の運用は推奨しません。

以下に、冷却ファンの取り付け構成を示します。



装置正面

ファンベイ / 構成	1	2	3	4	5	6
CPU x2 構成	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン	ファン

CPU x2 構成では、6 つのファンが必要で、冷却ファンの障害や欠損が発生すると、冗長性を失います。

本製品は、温度が上昇し、ファンの回転速度を上げて本製品を冷却する必要性が発生するまでは、ファンは最小限の速度で回転します。
本製品は、温度に関連した以下の場合にシャットダウンします。

- 注意レベルの温度が検出された場合、iLO6 は、POST 実行時および OS で、通常の方法のシャットダウンを実行します。通常のシャットダウンが行われる前にサーバーハードウェアが重大レベルの温度を検出した場合、本製品が即時シャットダウンを実行します。

- 「Thermal Shutdown」機能が「BIOS/Platform Configuration (RBSU)」で「Disabled」に設定されている場合、注意レベルの温度が検出されても、iLO6 は通常の方法のシャットダウンを実行しません。
  この機能が「Disabled」に設定されている場合でも、重大な温度レベルが検出されると、サーバーハードウェアは即時シャットダウンを実行します。

  チェック

  高温によるシャットダウン機能がシステムユーティリティで不可に設定されると、装置部品が熱により損傷を受ける可能性があります。

- ESMPRO/ServerAgentService がインストールされている場合、高温時のシャットダウンは、ESMPRO/ServerAgentService により実行されます。
  「Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。

1.12 2U 高性能ヒートシンク N8101-1948

2U 高性能ヒートシンクは、CPU TDP が 300W 以下の CPU を選択した場合に、選択必須のオプションになります。

CPU TDP が 300W 以下の CPU は下記です。

N8101-1947	CPU ボード(8C/3.60GHz/9015)	TDP 125W
N8101-1946	CPU ボード(16C/3.65GHz/9135)	TDP 200W
N8101-1945	CPU ボード(16C/2.60GHz/9115)	TDP 125W
N8101-1944	CPU ボード(24C/3.20GHz/9255)	TDP 200W
N8101-1943	CPU ボード(32C/3.00GHz/9335)	TDP 210W
N8101-1942	CPU ボード(48C/3.15GHz/9455)	TDP 300W

1.12.1 取り扱い上の注意

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品に電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。電源プラグをコンセントから抜くまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

チェック　プロセッサーやマザーボードの損傷を防止するために、本製品のプロセッサーの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。

チェック　本製品の誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサー構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサーを使用してください。

重要　**「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。**
指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。

チェック　マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。

チェック　ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。

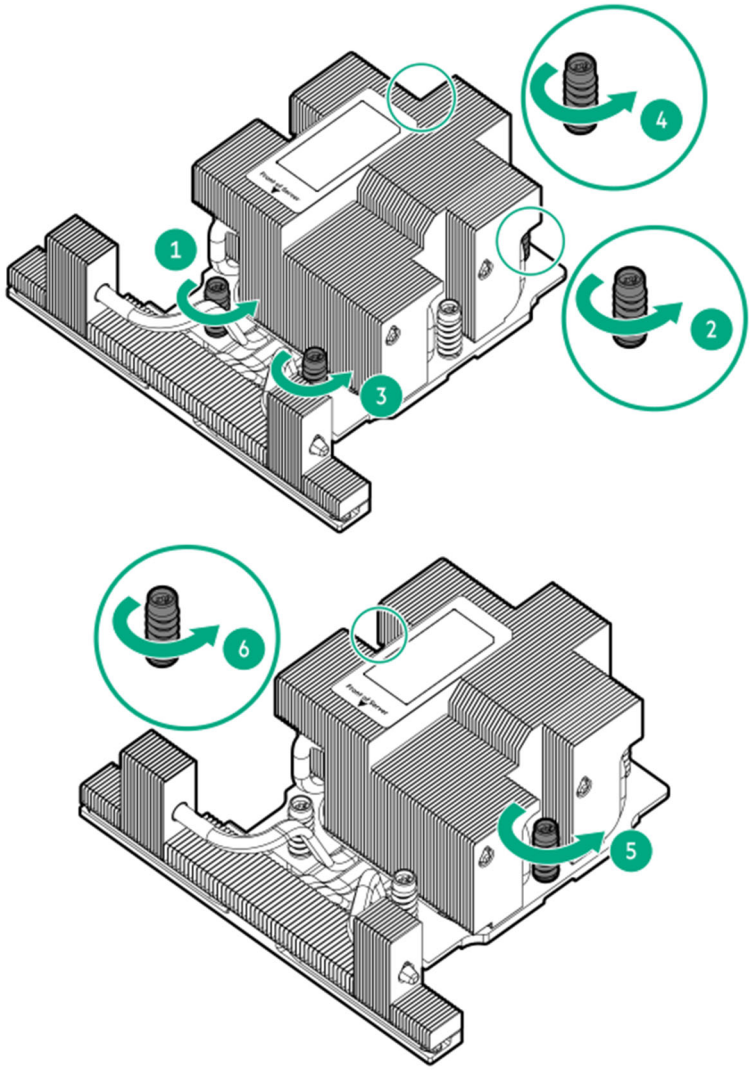
1.12.2 取り外し

ヒートシンクを取り外す前に以下の準備をしてください。

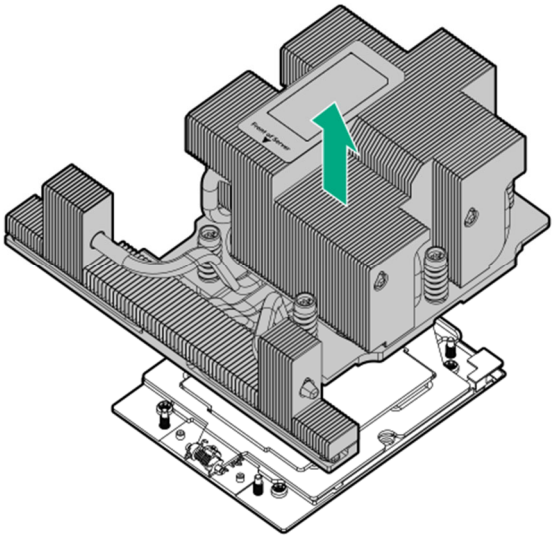
- T-20 のヘクサロビュラドライバー

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備してください。
2. ヒートシンクが冷えていることを確認してください。
   熱い場合は冷えるまで待ってください。

3. ヒートシンクを固定している 6 個のネジを番号順に緩めます。



4. ヒートシンクをまっすぐ上に持ち上げて取り外します。



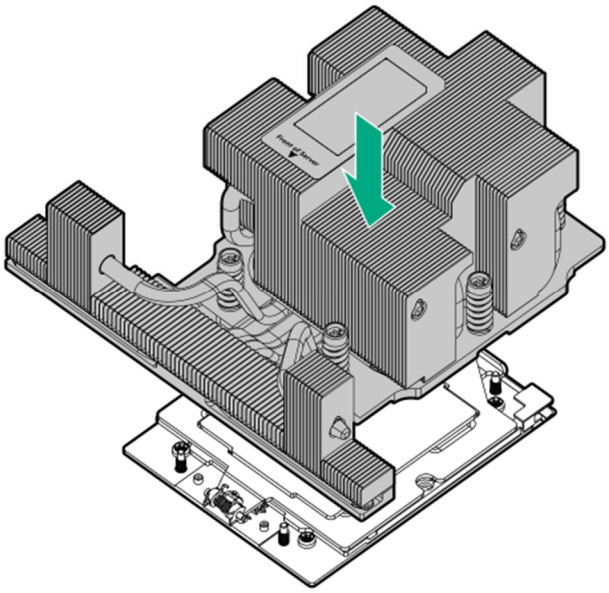
5. ヒートシンクをひっくり返して、プロセッサーのコンタクト面を上側にして置きます。

1.12.3 取り付け

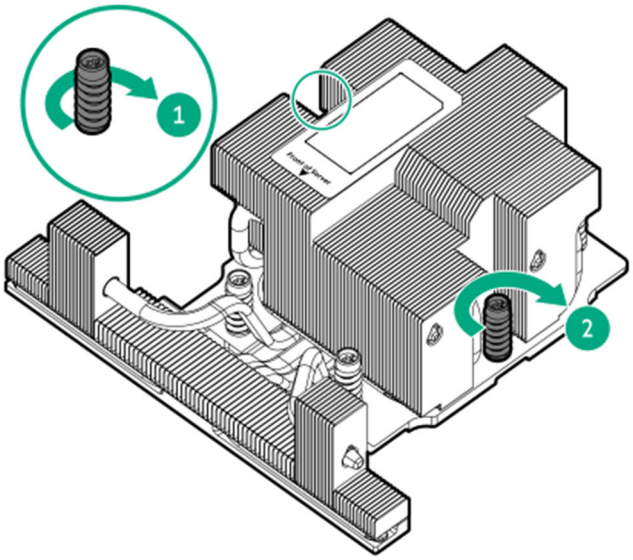
ヒートシンクを取り付ける前に以下の準備をしてください。

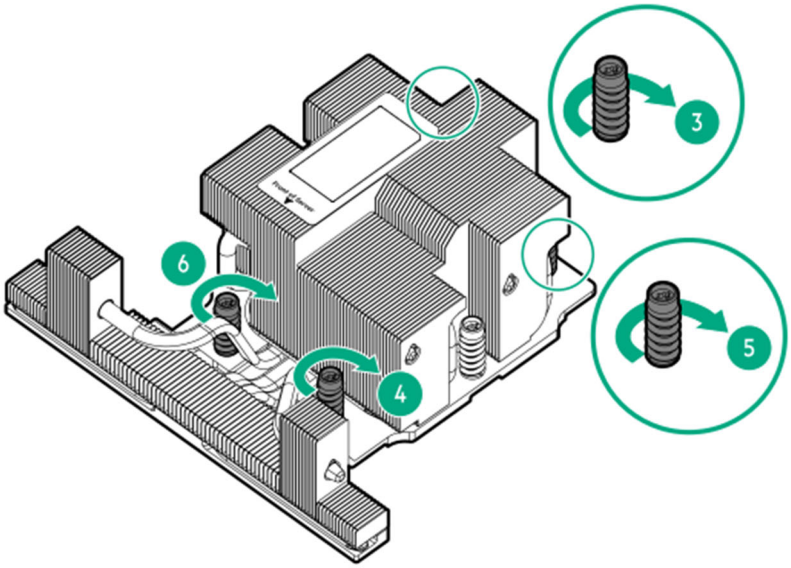
- T-20 のヘクサロビュラドライバー

1. 本ヒートシンクのラベルで取り付ける向きを確認します。
2. CPU ソケットのねじ穴とヒートシンクのネジを確認してヒートシンクを取り付けます。



3. 6 個のネジを番号順に締め付けてヒートシンクを固定します。





4. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
5. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.13 2U 最大性能ヒートシンク N8101-1949

2U 最大性能ヒートシンクは、CPU TDP が 300W を超える CPU を選択した場合に、選択必須のオプションになります。
また、CPU TDP が 300W 以下の CPU を選択した場合も選択できます。

CPU TDP が 300W を超える CPU は下記です。

N8101-1941 CPU ボード(64C/3.20GHz/9555)　TDP 360W
N8101-1940 CPU ボード(96C/2.60GHz/9655)　TDP 400W
N8101-1939 CPU ボード(128C/2.40GHz/9745)　TDP 400W

1.13.1 取り扱い上の注意

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品に電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。電源プラグをコンセントから抜くまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

チェック　プロセッサーやマザーボードの損傷を防止するために、本製品のプロセッサーの交換や取り付けは、交換スキルを持った担当者のみが行ってください。

チェック　本製品の誤動作や装置の損傷を防止するために、マルチプロセッサー構成では、必ず、同じ製品番号のプロセッサーを使用してください。

重要　**「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。**
指定以外の CPU を使用しないでください。サードパーティーの CPU などを取り付けると、CPU だけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有償になります。

チェック　マザーボードのピンは、非常に壊れやすく、簡単に損傷します。マザーボードの損傷を防止するために、プロセッサーまたはプロセッサーソケットの接点には触れないでください。

チェック　ヒートシンクを取り扱うときは、常にフィンの軸部分に沿って持ってください。フィンの部分を持つとフィン部分にダメージを与えることがあります。

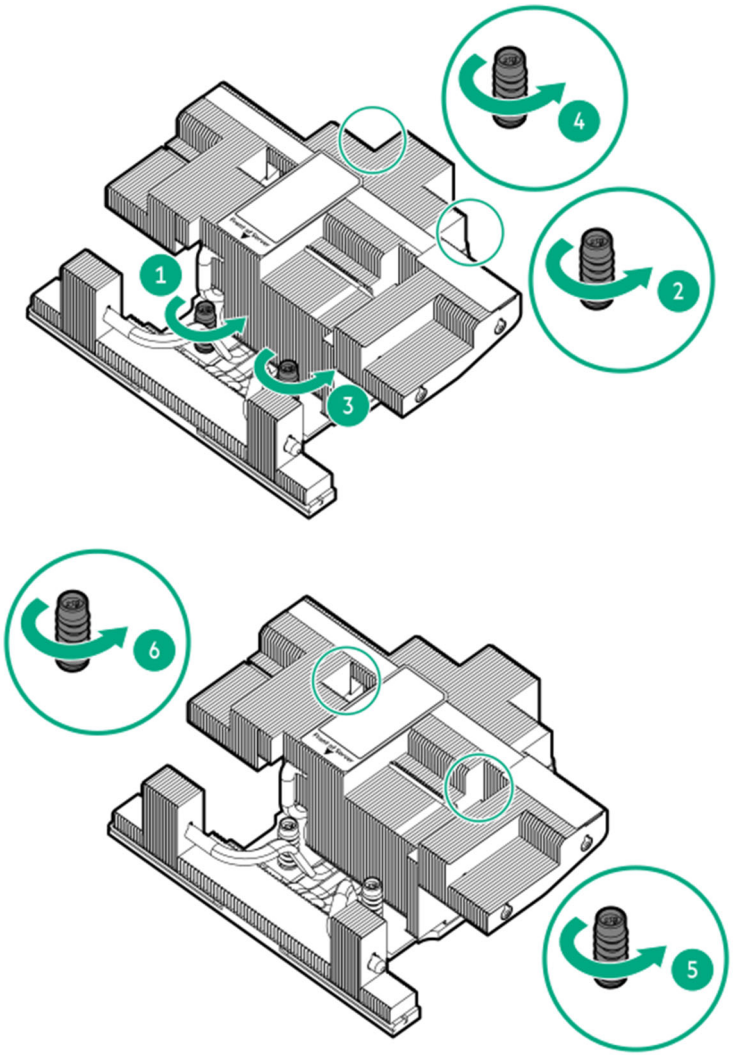
1.13.2 取り外し

ヒートシンクを取り外す前に以下の準備をしてください。

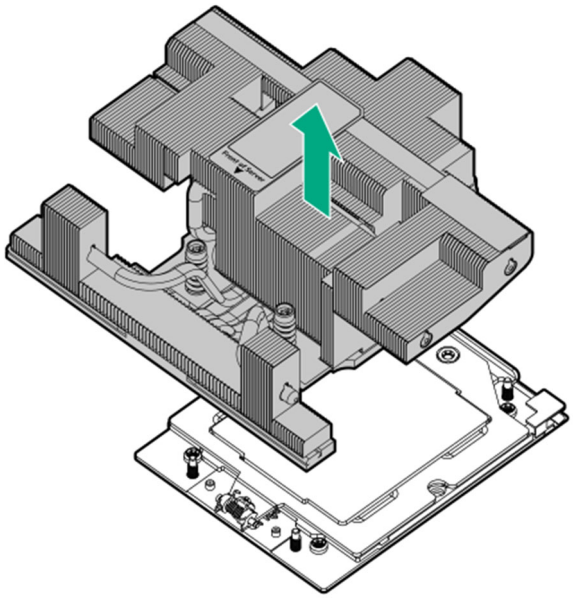
- T-20 のヘクサロビュラドライバー

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備してください。
2. ヒートシンクが冷えていることを確認してください。
   熱い場合は冷えるまで待ってください。

3. ヒートシンクを固定している 6 個のネジを番号順に緩めます。



4. ヒートシンクをまっすぐ上に持ち上げて取り外します。



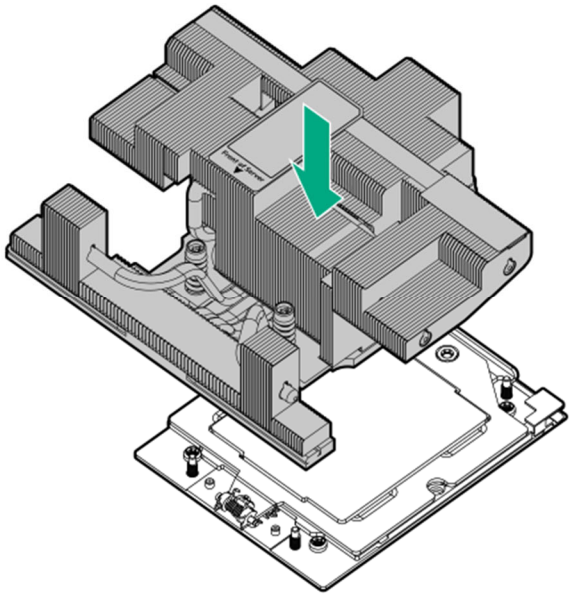
5. ヒートシンクをひっくり返して、プロセッサーのコンタクト面を上側にして置きます。

1.13.3 取り付け

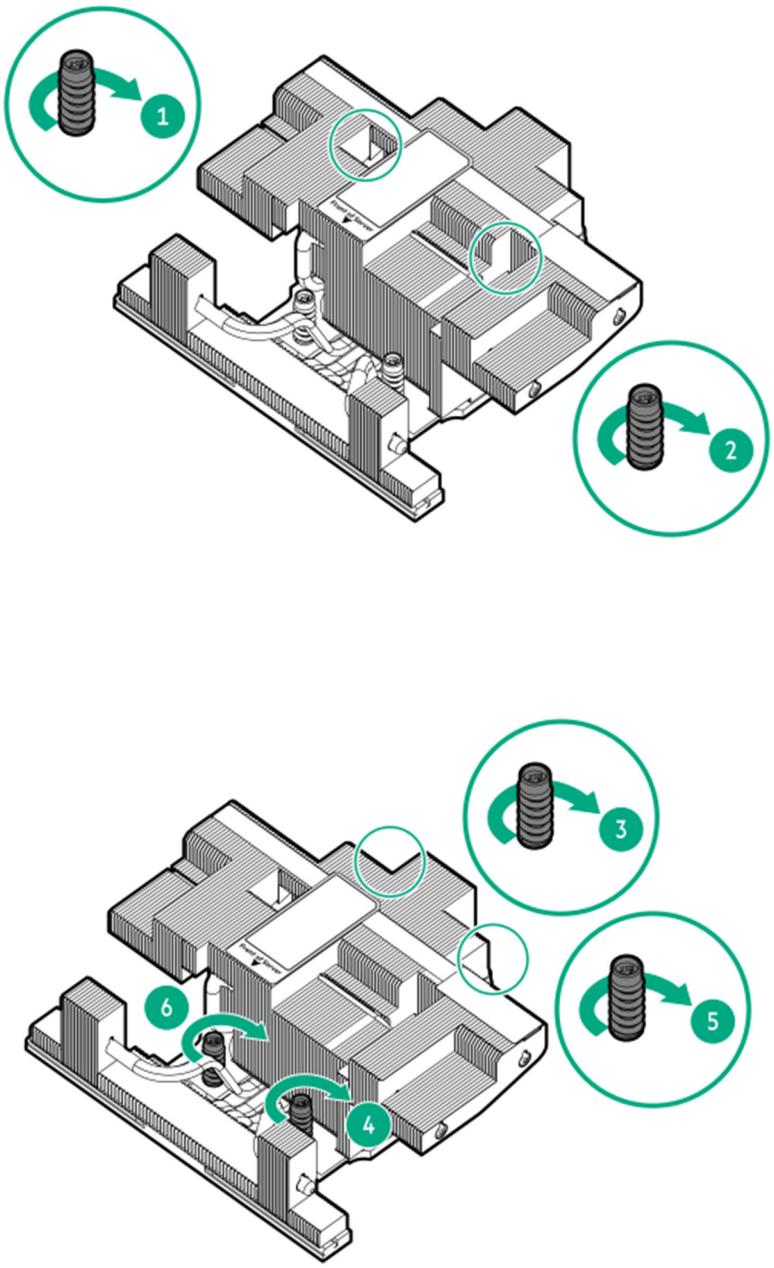
ヒートシンクを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- T-20 のヘクサロビュラドライバー

1. 本ヒートシンクのラベルで取り付ける向きを確認します。
2. CPU ソケットのねじ穴とヒートシンクのネジを確認してヒートシンクを取り付けます。



3. 6 個のネジを番号順に締め付けてヒートシンクを固定します。



4. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
5. 本書の「2章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.14 メモリボード

メモリボードは、マザーボード上の DIMM スロットに取り付けます。マザーボード上にはメモリボードを取り付けるスロットが 24 個あります。

重要

「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。
弊社指定以外のメモリボードを使用しないでください。サードパーティーのメモリボードなどを取り付けると、メモリボードだけでなくマザーボードが故障することがあります。これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は、保証期間中でも有償になります。

ヒント

メモリボードは最大で 3072GB (128GBx24 枚) まで増設できます。

1.14.1 サポートする最大メモリ容量

本製品は、アーキテクチャー(x86 アーキテクチャー)と OS の仕様により、使用可能な最大メモリ容量が変わります。

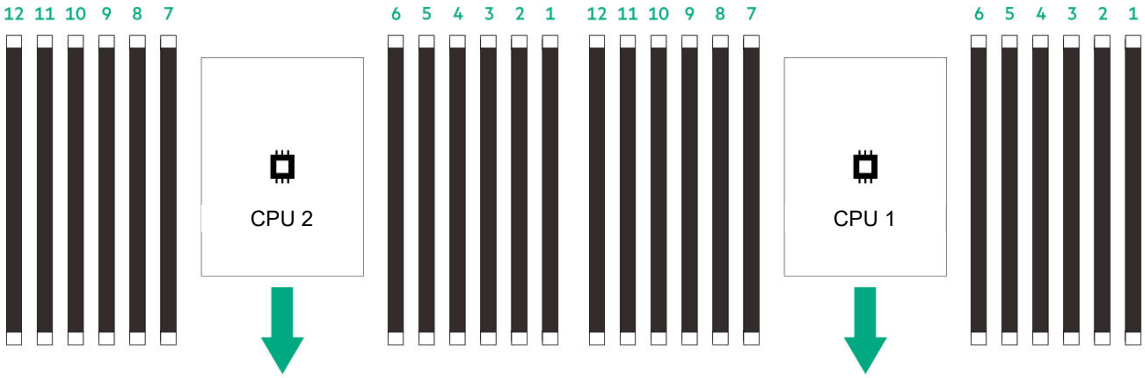
最大メモリ容量一覧

OS	各OSがサポートする最大メモリ容量	本製品がサポートする最大メモリ容量
Microsoft Windows Server 2025 Standard Microsoft Windows Server 2025 Datacenter	4PB	3TB
Red Hat Enterprise Linux 9 (x86_64)	48TB	3TB
VMware ESX 9.x	24TB	3TB

1.14.2 メモリボードの増設

チェック
メモリ RAS 機能を利用する場合は、メモリボードがサポートしているメモリ RAS 機能一覧をご確認ください。

本製品のメモリサブシステムは、チャネルに分けられます。各プロセッサーは 12 個のチャネルをサポートし、各チャネルは 1 つの DIMM スロットをサポートします。
DIMM スロット番号の位置については、下図を参照してください。



装置前面側

メモリボードの搭載位置はメモリボードの搭載枚数によって異なります。

・メモリボード搭載位置、"○"記載の DIMM スロットに搭載する。

CPU番号		CPU 2												CPU 1											
チャネル		K	G	I	C	E	A	B	F	D	J	H	L	K	G	I	C	E	A	B	F	D	J	H	L
DIMMスロット番号		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
メモリ搭載枚数と搭載順序	メモリ 2枚						○												○						
	メモリ 4枚						○	○											○	○					
	メモリ 8枚				○		○	○		○							○		○	○		○			
	メモリ 12枚				○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○			
	メモリ 16枚		○		○	○	○	○	○	○		○			○		○	○	○	○	○	○		○	
	メモリ 20枚		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	メモリ 24枚	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

重要
メモリボード搭載枚数が 3/5/6/7/9/10/11/13/14/15/17/18/19/21/22/23 枚の構成はサポート対象外です。POST で例のような下記のメッセージが表示されます。サポート対象の構成でお使いください。
31D3 - Unsupported DIMM Configuration Detected - Processor 1 violates DIMM population rules.
Action: Consult the User Guide for more information on supported configurations and population rules.

本製品は、装置内での異なる型番のメモリボードの混在は出来ません。

1.14.3 メモリとプロセッサーの互換性に関する情報

・メモリ動作周波数

DDR5 メモリの動作周波数は CPU 種類/メモリ構成により変わります。

実際の最大動作周波数については下表を参照してください。

CPU ブランド	動作周波数　駆動電圧 1.1V
AMD EPYC™ プロセッサ　9005 シリーズ	6,400MHz

動作時のメモリ速度は、メモリボードの定格速度、チャネルごとに取り付けられているメモリボード、プロセッサーモデル、およびシステムユーティリティで選択された速度によって決まります。

・最大メモリ容量

最大メモリ容量は、メモリボードのメモリ容量、取り付けられているメモリボードの数、メモリタイプによって決まります。

最大メモリ容量

N コード	メモリボードのタイプ	メモリボードのランク	メモリボードのメモリ容量(GB)	最大メモリ容量(GB)
N8102-F778 N8102-T778	RDIMM	デュアル	32	768
N8102-F779 N8102-T779	RDIMM	デュアル	64	1536
N8102-F780 N8102-T780	RDIMM	デュアル	96	2304
N8102-F781 N8102-T781	RDIMM	デュアル	128	3072

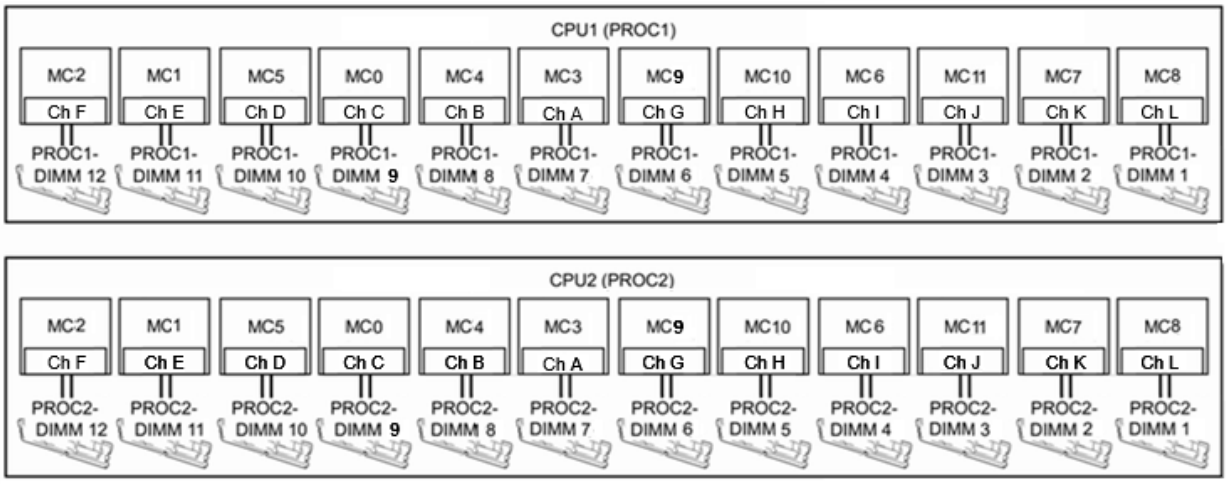
1.14.4 メモリ機能について

本製品は、メモリ RAS 機能として「AMDC (Advanced Memory Device Correction)機能」を有しています。「AMDC 機能」は、メモリボード上の同じ DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続する機能です。

搭載するメモリによりサポートしているメモリ RAS 機能が異なります。下表を参照してください。

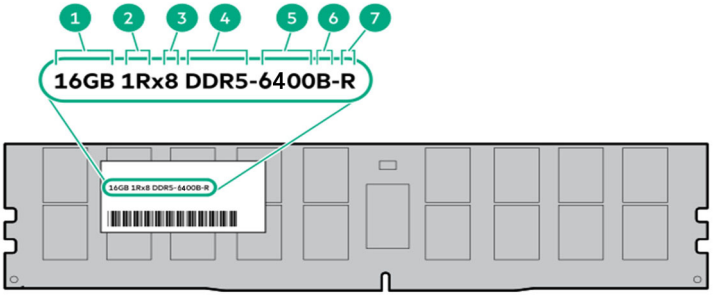
N コード	AMDC 機能
N8102-F778 N8102-T778	○
N8102-F779 N8102-T779	○
N8102-F780 N8102-T780	○
N8102-F781 N8102-T781	○

本製品のマザーボードは、メモリを制御するための「メモリチャネル」が 12 系統に分かれています。



1.14.5 メモリボードの確認

メモリボードの特徴を確認するには、メモリボードに貼り付けられているラベルと以下のイラスト、表を参照してください。



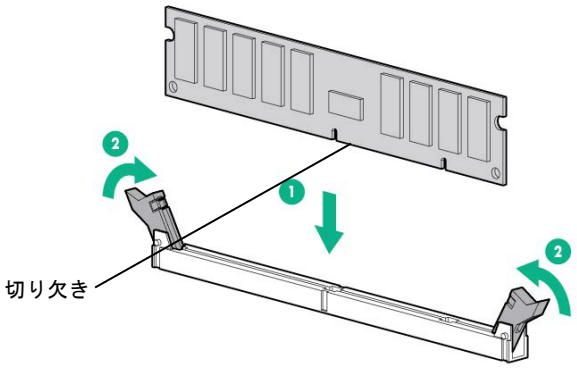
番号	説明	意味
1	容量	32GB 64GB 96GB 128GB
2	ランク	1R=シングルランク 2R=デュアルランク 4R=クアッドランク
3	DRAM 上のデータ幅	X4=4 ビット X8=8 ビット
4	メモリ世代	PC5 — DDR5
5	メモリの最大速度	6,400MHz
6	CAS レイテンシ	B — 42-42-42 B — 50-42-42 (128 GB の場合)
7	メモリボードタイプ	R - RDIMM (レジスター付き)

1.14.6 取り付け

次の手順に従ってメモリボードを取り付けます。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. DIMM スロットの両側にあるレバーを左右に広げます。
3. N8101-1949 2U 最大性能ヒートシンクが取り付けられている場合は、本書の「2 章(1.13.2 取り外し)」の手順を参照してヒートシンクを取り外します。
4. メモリボードをスロットにまっすぐ押し込みます。

   メモリボードが DIMM スロットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。



重要

メモリボードの向きに注意してください。メモリボードの端子には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
スロットに押し込むときは過度の力を加えないでください。スロットや端子部分を破損するおそれがあります。

5. N8101-1949 2U 最大性能ヒートシンクが取り付けられていた場合は、本書の「2 章(1.13.3 取り付け)」の手順を参照してヒートシンクを取り付けます。
6. 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外しを行います。
7. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
8. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。
9. POST でエラーがないことを確認します。

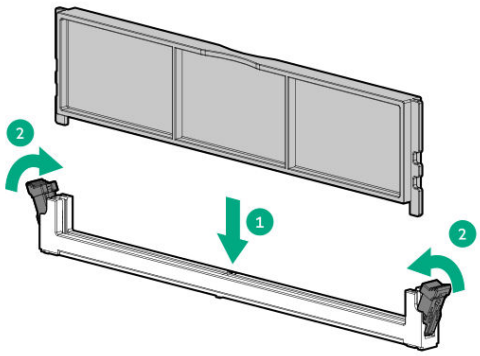
1.14.7 メモリダミーキット (N8102-746)の取り付け

チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべての空き DIMM ソケットにメモリダミーを実装してください。

次の手順に従ってメモリダミーキット (N8102-746)を取り付けます。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. N8101-1949 2U 最大性能ヒートシンクが取り付けられている場合は、本書の「2 章(1.13.2 取り外し)」の手順を参照してヒートシンクを取り外します。
3. 空き DIMM スロットの両側にあるレバーを左右に広げます。
4. メモリダミーをスロットにまっすぐ押し込みます。
   メモリダミーが DIMM スロットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。



5. N8101-1949 2U 最大性能ヒートシンクが取り付けられていた場合は、本書の「2 章(1.13.3 取り付け)」の手順を参照してヒートシンクを取り付けます。
6. 引き続き、内蔵オプションの取り付け/取り外しを行います。
7. 本書の「2 章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。

チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

8. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。
9. POST でエラーがないことを確認します。

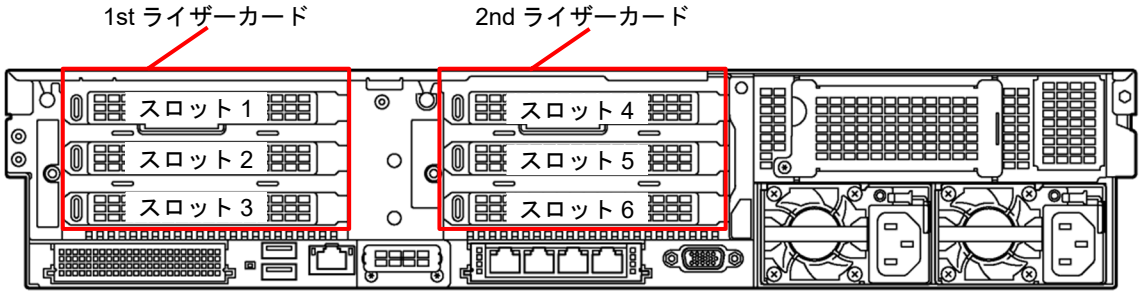
1.14.8 交換/取り外し

次の手順に従って、メモリダミーを交換/取り外します。

メモリダミーの交換/取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.15 ライザーカード

本製品は、PCI カードを 1 枚(スロット 3) 取り付けることのできる「1st ライザーカード」と、PCI カードを 2 枚(スロット 5(オプション) / 6(標準搭載)) 取り付けることのできる「2nd ライザーカード」を備えており、拡張性の高い装置となっています。また、いろいろなバリエーションのライザーカードを準備しており、目的に合わせ組み合わせを変更することができるようになっています。



重要　**「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。**

1.15.1 注意事項

ライザーカードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって、接続できる PCI カードのタイプが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。

- 1st ライザーカード
  - 1st ライザーカード(1xPCI) (標準)

No.	Slot	PCIe type	Description
1	1	搭載不可	―
2	2	搭載不可	―
3	3	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe5 x16 (x16 コネクタ)

- 2nd ライザーカード
  - 2nd ライザーカード(2xPCI) (Slot5 オプション)(Slot6 標準搭載)

No.	Slot	PCIe type	Description
1	4	OS ブートデバイス	N8116-132 オプション
2	5	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe5 x16 (x16 コネクタ) N8116-129
3	6	Half-length/Full-height (HL/FH)	PCIe5 x16 (x16 コネクタ)

1.15.2 1st/2nd ライザーカードの取り外し

取り外す前に以下の準備をしてください。

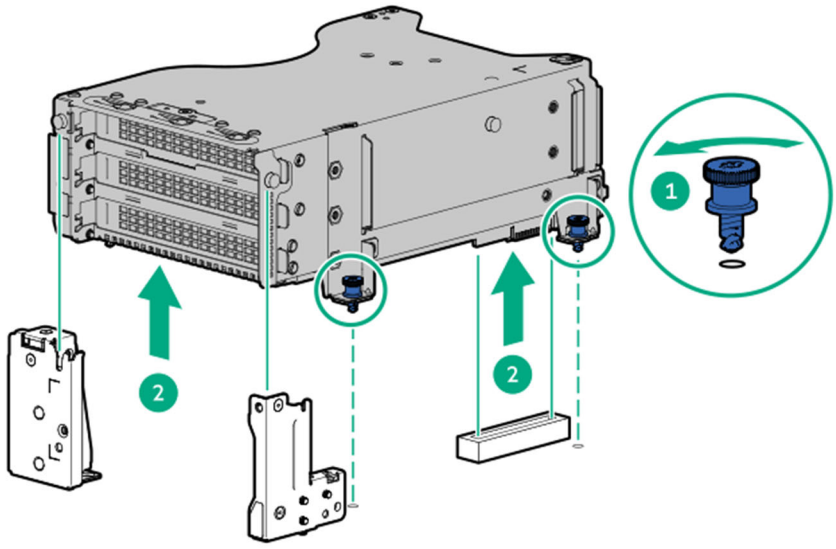
- T-15 のヘクサロビュラドライバー

重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源コードを外してください。

ライザーカードを取り外すには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。



3. PCI カードの取り付け、取り外しは、本書の「2 章(1.16 PCI カード)」を参照してください。

1.15.3 1st/2nd ライザーカードの取り付け

取り付ける前に以下の準備をしてください。

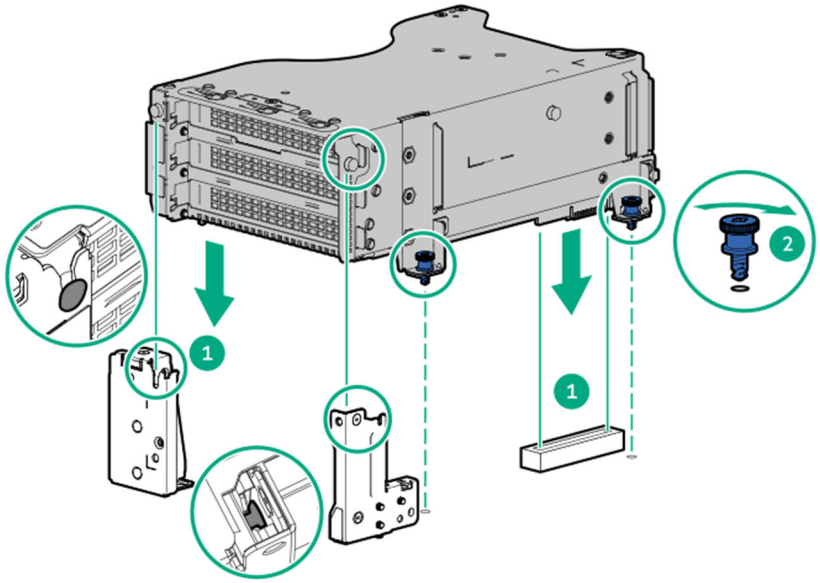
- T-15 のヘクサロビュラドライバー

重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源コードを外してください。

ライザーカードを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めてライザーカードを固定します。



1.15.4 2nd ライザーカード拡張キット(1xPCI) (N8116-129)の取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- T-15 のヘクサロビュラドライバー

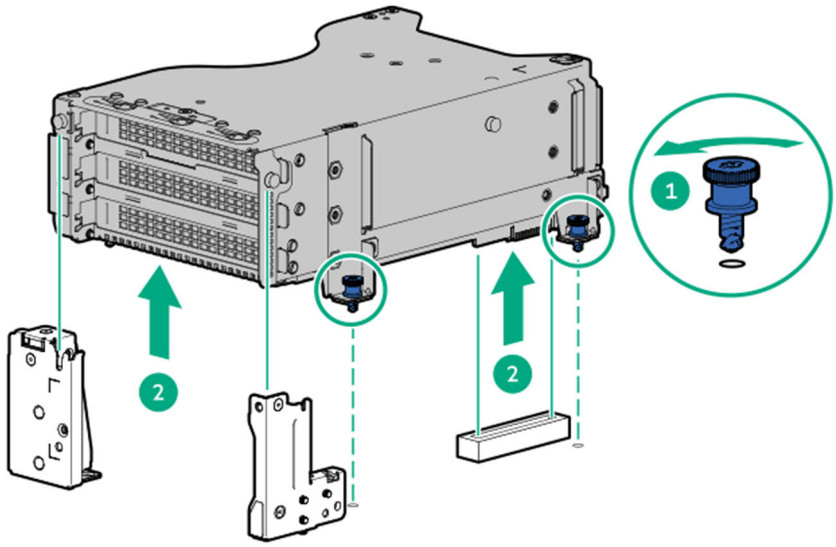
重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源コードを外してください。

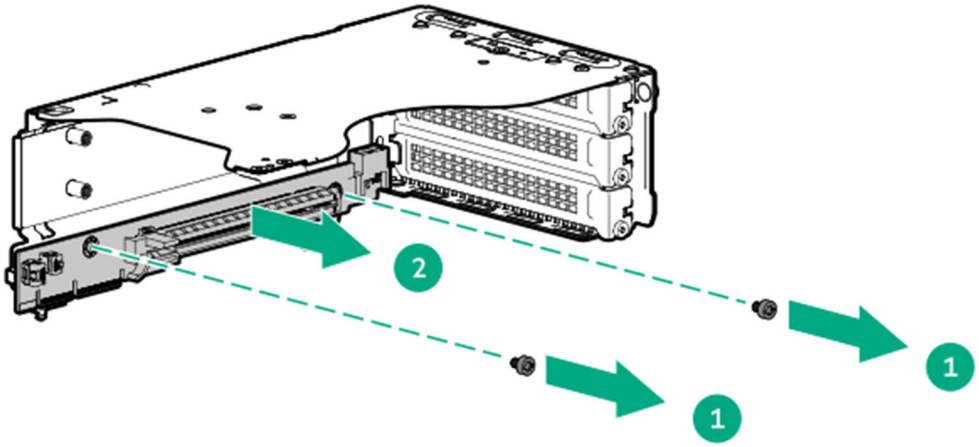
ライザーカードを取り外すには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。

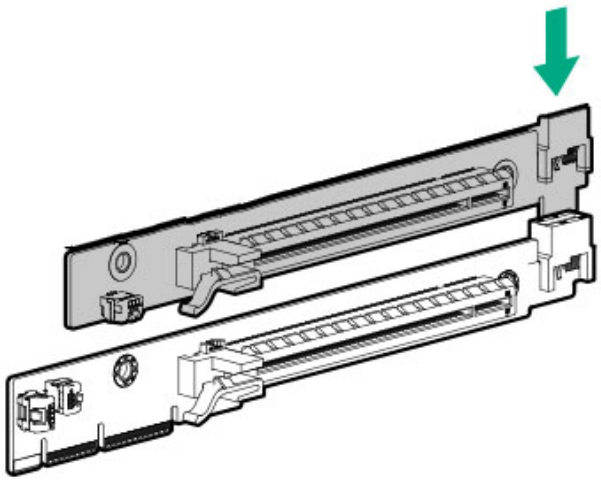
2. 2nd ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、2nd ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。



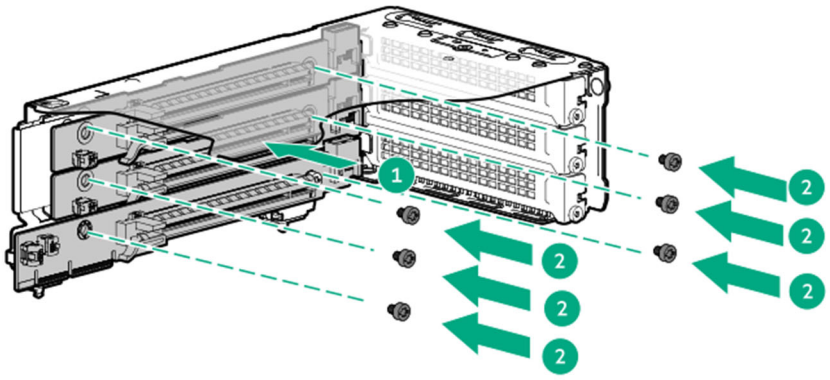
3. ライザーカードを取り外します。



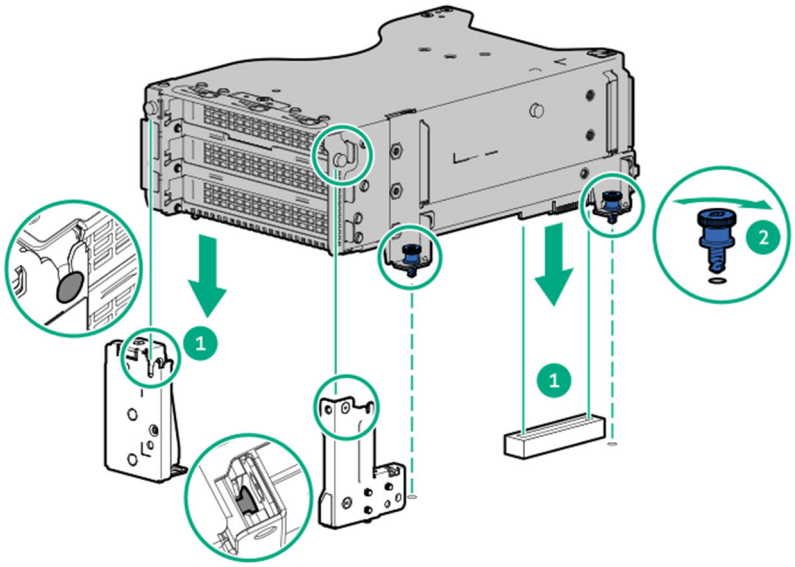
4. 取り外したライザーカードにオプションのライザーカードを取り付けます。



5. ライザーカードを取り付けます。



6. 2nd ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。2nd ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めて 2nd ライザーカードを固定します。



7. 取り付けたライザーカードのケーブルを接続します。

1.15.5 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.16 PCI カード

本製品は、PCI カードを取り付けることのできる「ライザーカード」、LOM カードを搭載できる「LOM カード専用スロット(OCP スロット 2)」と RAID コントローラまたは LOM カードを搭載できる「RAID/LOM カード用スロット(OCP スロット 1)」を備えています。ライザーカードにはフルハイト PCI カードを 3 枚、LOM カード専用スロットには、LOM カードを 1 枚、RAID/LOM カード用スロットには RAID コントローラまたは LOM カードを 1 枚取り付けることができます。(合計で 5 枚の PCI カードが搭載可能)。

「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。

サーバー本体あるいは拡張ボードにダメージを与えないために、ライザーカードを取り外し、取り付けする前に、全ての AC 電源コードを外してください。

1.16.1 注意事項

PCI カードの取り付け/取り外しでは、次の点について注意してください。

- PCI カードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- ライザーカードによって、接続できる PCI カードのタイプが異なります。カードの仕様を確認してから取り付けてください。

1.16.2 1st/2nd ライザーカードの PCI カード取り付け

1st ライザーカードと 2nd ライザーカードへの PCI カードの取り付け手順は同じです。

最初に下記の注意を読んでください。

重要

PCI カードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。

チェック

それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプと取り付ける PCI カードのタイプを確認してください。

重要

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、本製品に電源が供給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアクティブのままです。

チェック

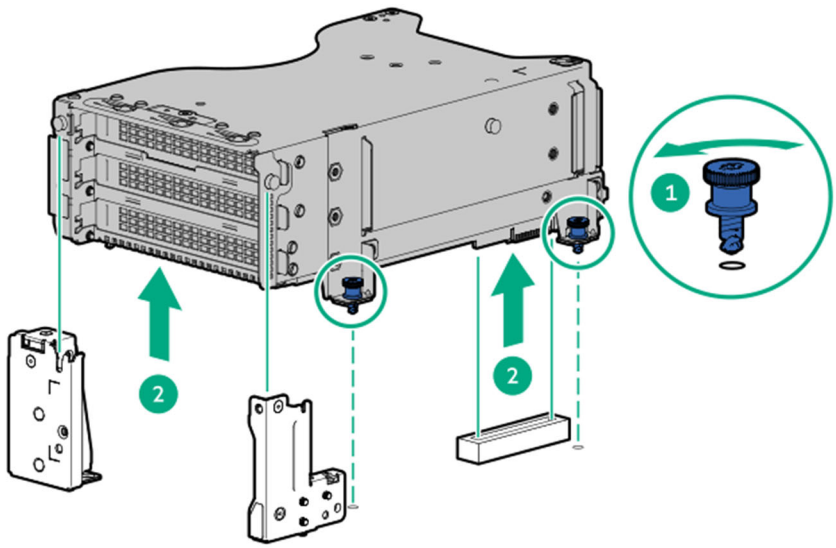
適切な冷却を確保するために、本製品を動作させるときは、トップカバー、エアバッフル、ダミートレー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。本製品がホットプラグ対応オプションをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10,T-15 のヘクサロビュラドライバー

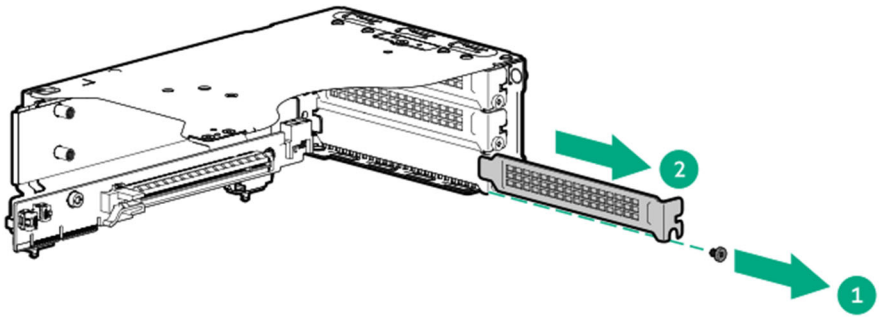
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。

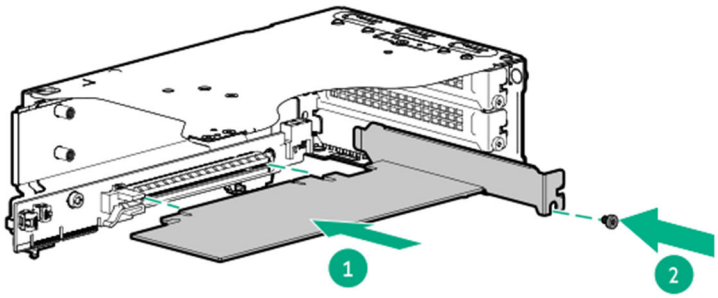


3. 取り付けるスロットのブランクカバーを取り外します。取り外し方はブランクカバーを固定している部品を①の方向に押しながら②方向に開け、スロットのブランクカバーを取り外します。

チェック　取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。



4. ライザーカードのコネクタに PCI カード端子部分を正しく合わせ差し込み、PCI カードを固定する部品を②方向に閉じてしっかり固定します。



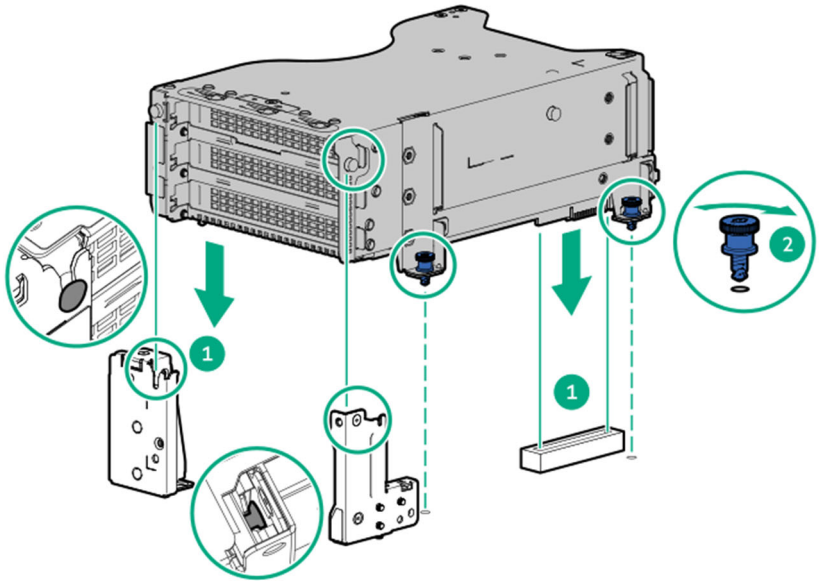
重要　**ライザーカードや PCI カードの端子部分およびボードに実装されている電子部品の信号ピンには触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因になります。**

チェック
- PCI カードのブラケットの先端が、ライザーカードユニットの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCI カードの種類によっては、PCI カードの端子部分がコネクタからはみ出すことがあります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付けてください。ボードに過度の力を加えると PCI カードやライザーカードを破損するおそれがあります。

5. 必要な内部または外部ケーブルを PCI カードに接続します。PCI カードに同梱されているドキュメントを参照してください。

ヒント　マザーボード上のコネクタと PCI カードをケーブル接続するときは、ライザーカードユニットを取り付ける前にボードへ接続しておいてください。

6. ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めてライザーカードを固定します。



7. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
8. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.16.3 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

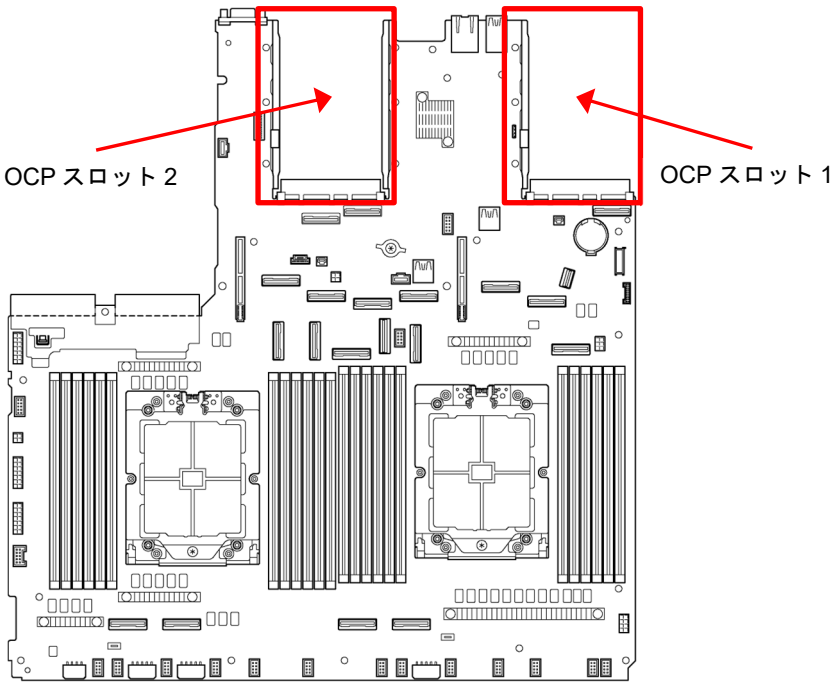
取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.17 RAID コントローラ N8103-248/250 (OCP 型)

RAID コントローラ は OCP スロット 1 に搭載できます。



重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

・RAID コントローラー覧

N コード	N8103-248	N8103-250
入力ポート数	x16	x16
SlimSAS コネクタ	x2	x2
RAID レベル	0/1/10	0/1/5/6/10/50/60
キャッシュ	ー	8GB
サポートプロトコル	NVMe/SAS/SATA	NVMe/SAS/SATA

ヒント　お客様のドライブケージの構成にあわせた RAID コントローラの選択については、システム構成ガイドを確認してください。または、お求めの販売店にご相談ください。

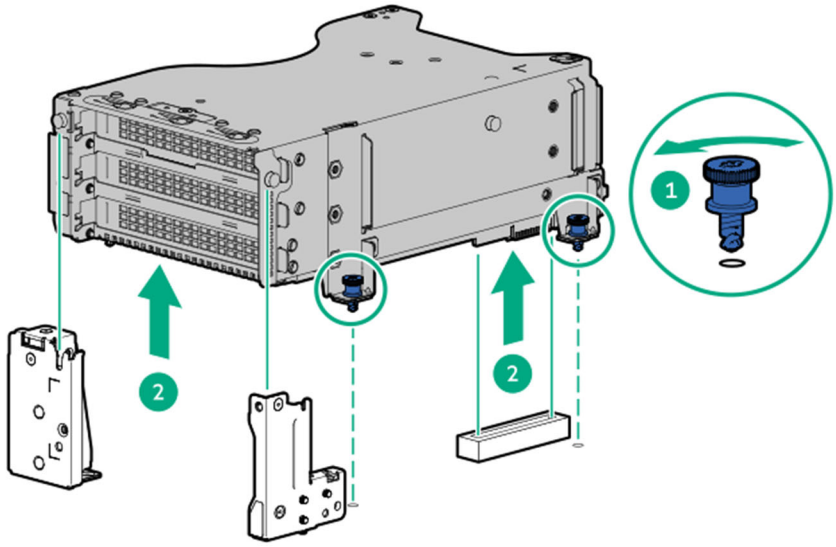
1.17.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

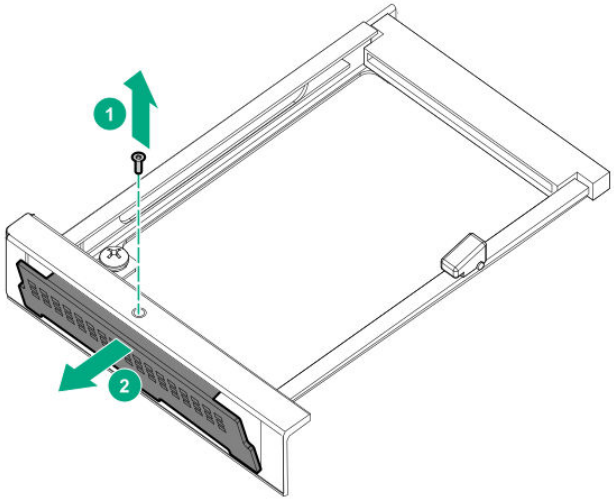
- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘクサロビュラドライバー
- K410-611(00)　内蔵 NVMe/SAS/SATA OCP 型 RAID コントローラ接続ケーブル

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本製品のすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
3. 1st ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。

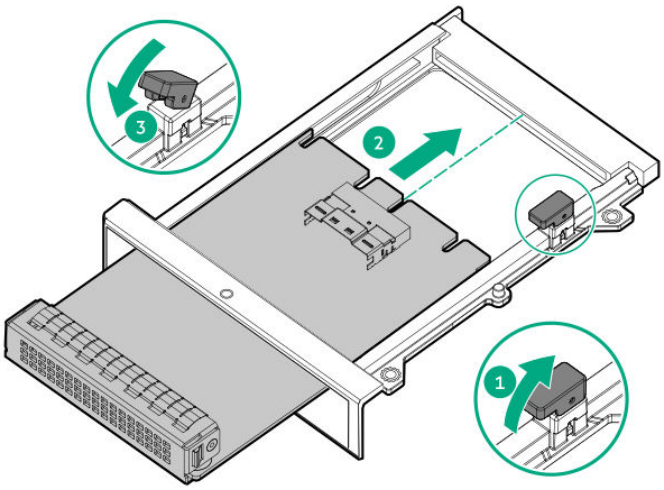


4. ネジ(1 個)を取り外し、ブランクカバーを取り外します。



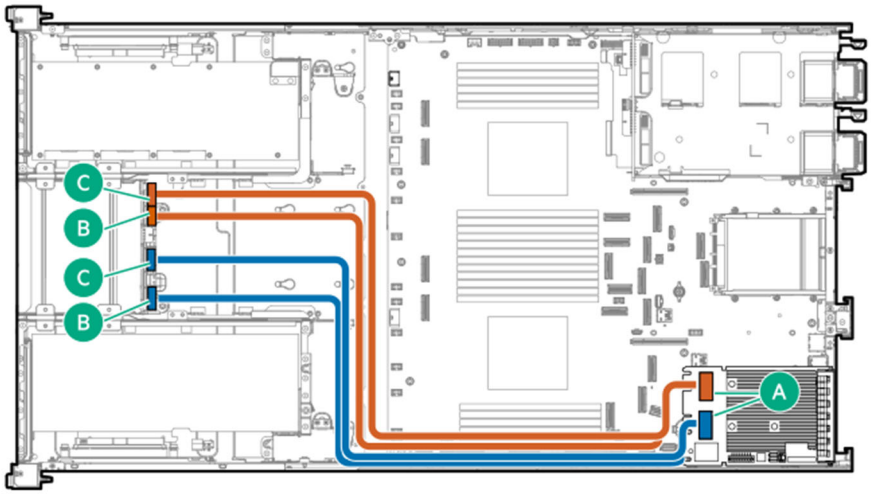
チェック　取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

5. RAID コントローラ固定用のラッチを引き上げ、マザーボードのコネクタ部に RAID コントローラの端子位置を合わせ、確実に差し込みます。ラッチを倒して RAID コントローラを固定します。
(RAID コントローラが正しく差し込めて固定されている場合は、固定用のラッチが水平の状態になります)

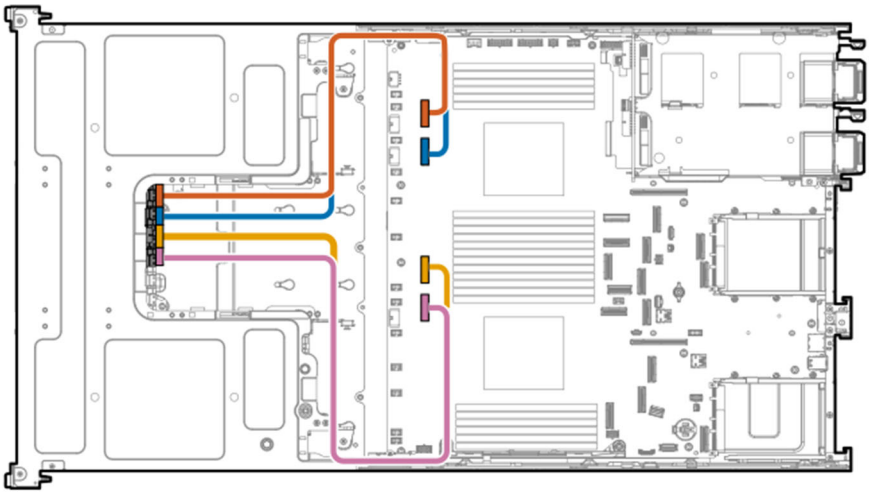


6. N8103-250 を搭載した場合は、キャッシュバックアップ用電源ケーブルを接続します。

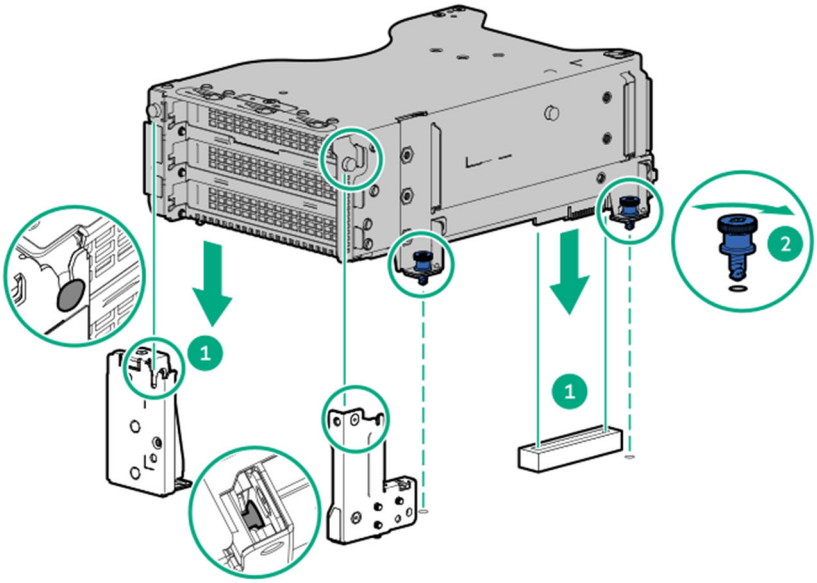
7. バックプレーンと RAID コントローラを内蔵 NVMe/SAS/SATA OCP 型 RAID コントローラ接続ケーブルで接続します。



・RAID コントローラを搭載していない場合のケーブル接続



8. 1st ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めて 1st ライザーカードを固定します。



9. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
10. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.17.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

重要

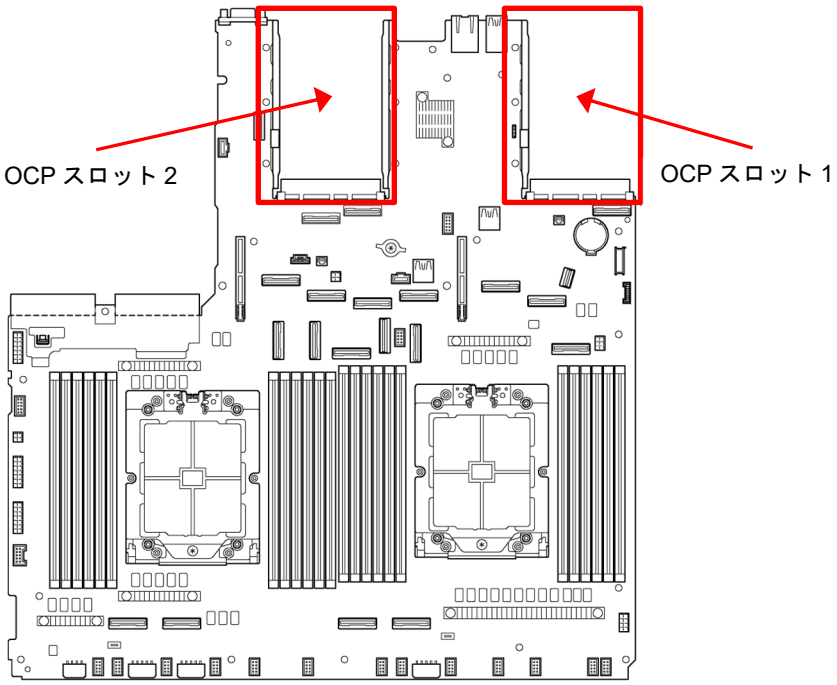
内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.18 LOM カード N8104-208/217/222/223

本製品は、交換可能なオンボードネットワークアダプターである LOM カードを 4 種類(N8104-208/217/222/223)準備しています。なお、LOM カードは必須選択オプションです。
LOM カードは、マザーボード上の LOM カード専用スロット(OCP スロット 2)、または RAID/LOM カード用スロット(OCP スロット 1)に取り付けます。

重要

「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。



1.18.1 取り付け

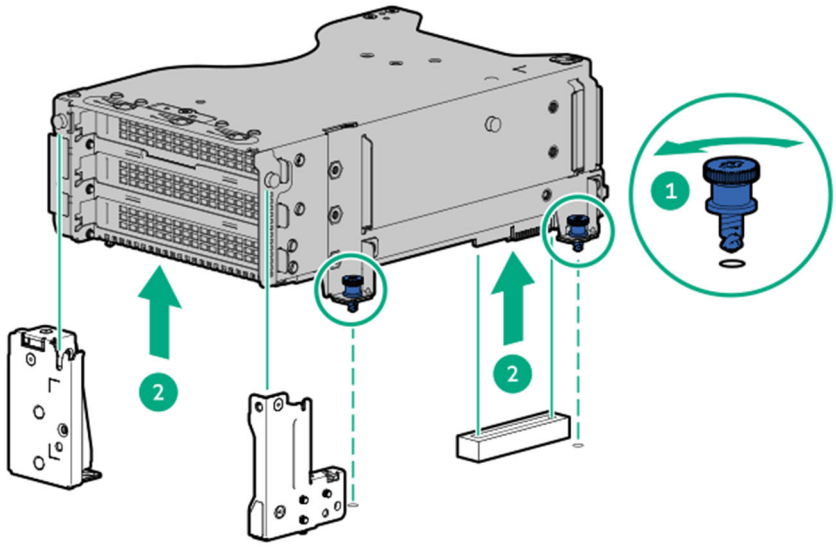
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘクサロビュラドライバー

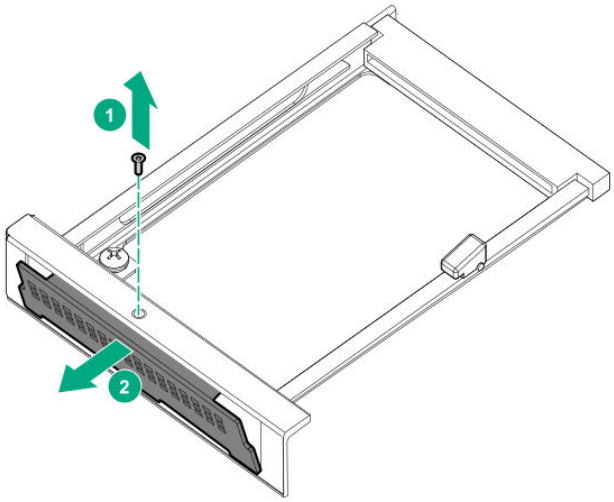
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本製品のすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。

3. LOM カードを OCP スロット 1 に取り付ける場合は 1st ライザーカードを、OCP スロット 2 に取り付ける場合は 2nd ライザーカードを取り外します。
   ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。

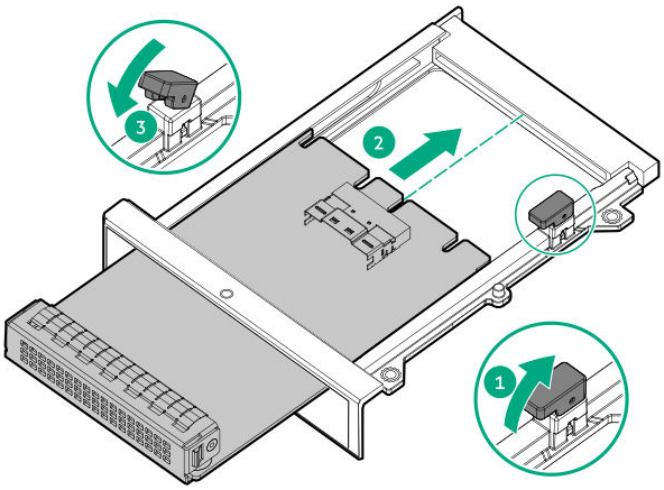


4. ネジ(1 個)を取り外し、ブランクカバーを取り外します。

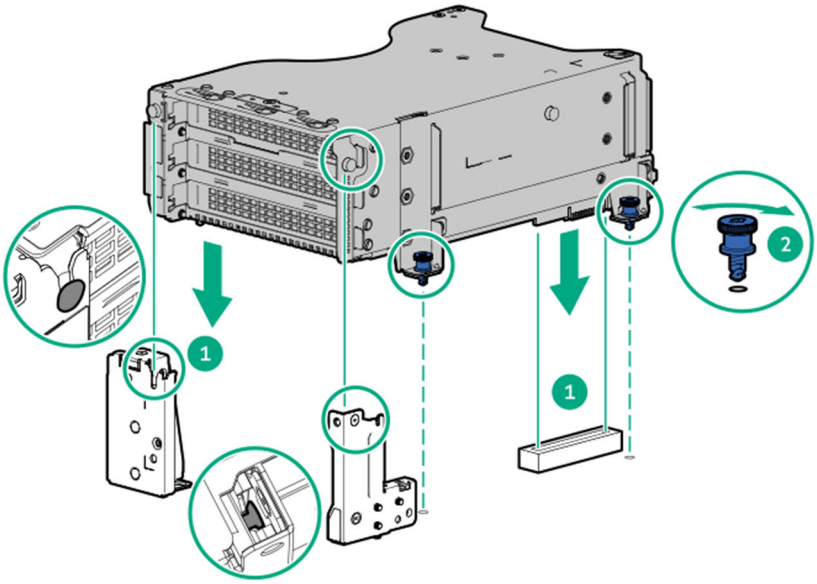


チェック
取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

5. LOM カード固定用のラッチを引き上げ、マザーボードの LOM コネクタ部に LOM カードの端子位置を合わせ、確実に差し込みます。ラッチを倒して LOM カードを固定します。
(LOM カードが正しく差し込めて固定されている場合は、固定用のラッチが水平の状態になります)



6. 取り外したライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めて、ライザーカードを固定します。



7. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
8. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.18.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

重要　**内部の冷却効果を保持するため、取り外したスロットにはブランクカバーを取り付けてください。**

1.19 フラッシュバックアップユニット N8103-256

RAID コントローラ(N8103-250)を実装するとき、フラッシュバックアップユニットを装備することで、Write Back 設定であっても電源断などの不意の事故によるデータ損失を回避できます。

1.19.1 取り扱い上の注意

フラッシュバックアップユニットを使用するときは、以下について注意してください。これらの注意を無視すると、データやその他の装置が破壊されるおそれがあります。

フラッシュバックアップユニットは大変デリケートな電子装置です。取り付けの前に、本製品の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてください。

フラッシュバックアップユニットを落としたり、ぶつけたりしないでください。

フラッシュバックアップユニットのリサイクルと廃棄に関しては、RAID コントローラまたはフラッシュバックアップユニットに添付のユーザーズガイドを参照してください。

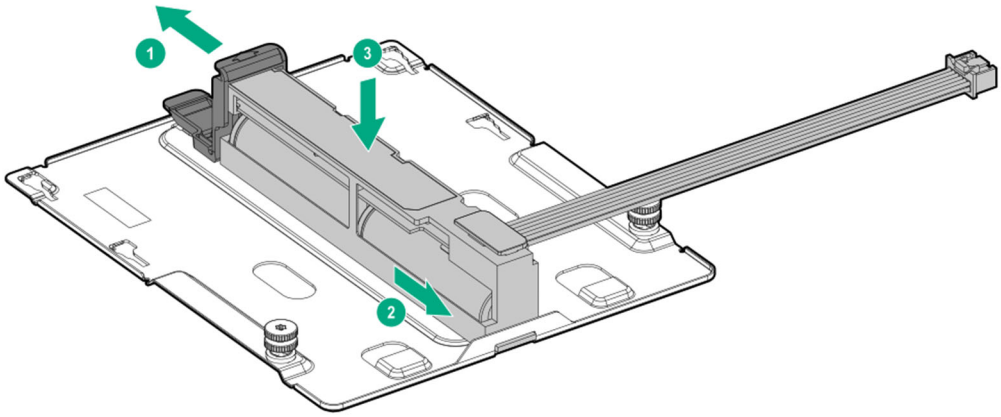
1.19.2 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

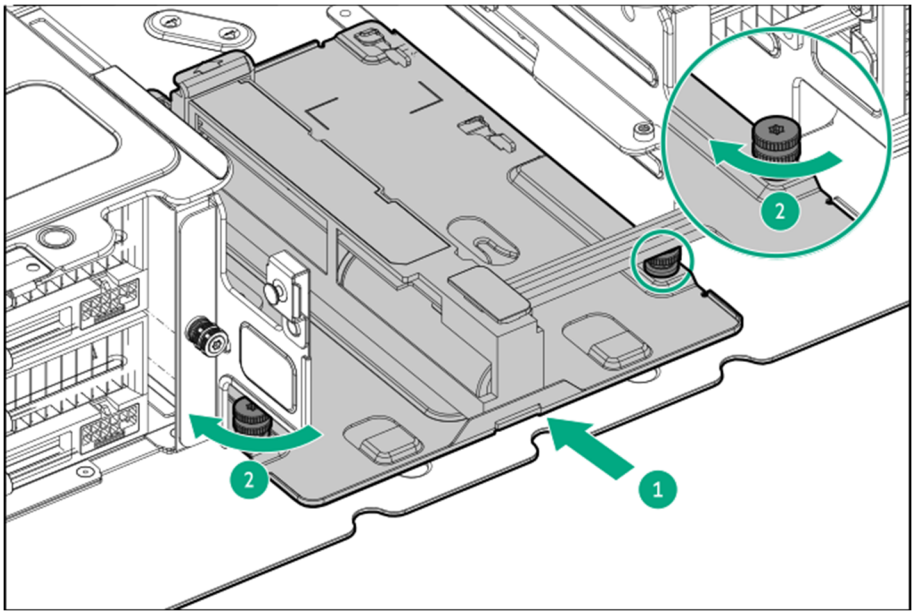
- オプションキットに含まれる部品
- N8103-257　フラッシュバックアップユニット固定用ブラケット
- K410-621(00)　増設バッテリ用ケーブル

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

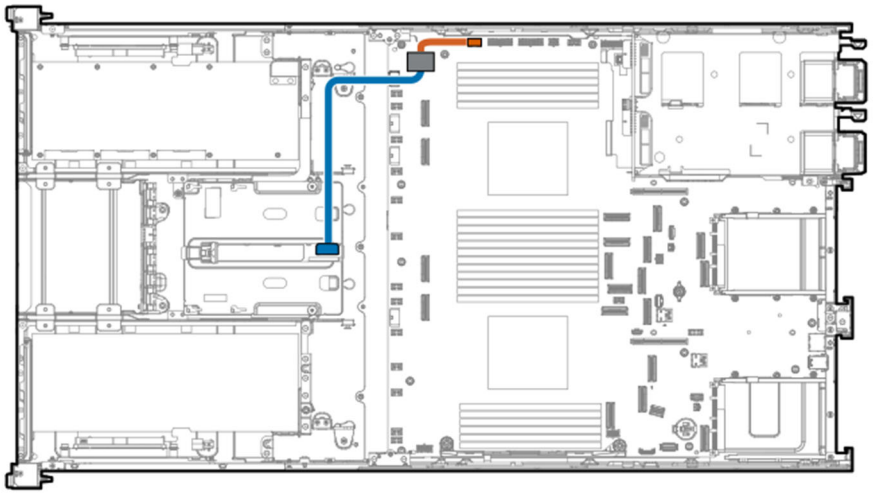
1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. 本書の「2 章(1.8.1 ミドルカバーの取り外し)」を参照してミドルカバーを取り外します。
3. フラッシュバックアップユニット固定用ブラケットにフラッシュバックアップユニットを取り付けます。



4. フラッシュバックアップユニットを取り付けたフラッシュバックアップユニット固定用ブラケットを本製品に取り付け、2 か所をネジで固定します。



5. フラッシュバックアップユニットに増設バッテリ用ケーブルを接続します。
6. ケーブルをマザーボードに接続します。



7. 本書の「2 章(1.8.2 ミドルカバーの取り付け)」を参照してミドルカバーを取り付けます。
8. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
9. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

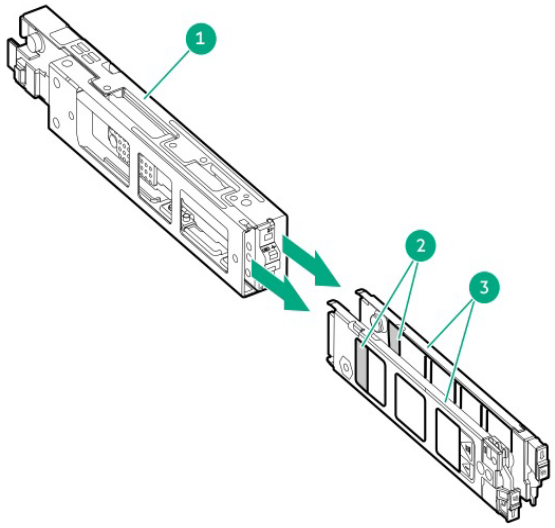
1.19.3 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.20 480GB OS ブート専用 SSD ボード(RAID1,HS) N8103-253
960GB OS ブート専用 SSD ボード(RAID1,HS) N8103-254

480GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS)、および、960GB OS ブート専用 SSD ボード (RAID 1, HS) は、ホットプラグ対応の M.2 NVMe SSD を 2 台搭載した PCIe3 x4 デバイスです。
本デバイスを使用すると、展開された OS を専用のハードウェア RAID1 を介してミラーリングできます。
本デバイスは、RAID1 をサポートします。起動時に RAID1 ボリュームを自動作成するため、構成は必要ありません。

- OS ブートデバイス用 2nd ライザ搭載キット N8116-132 を必ず手配してください。
- 本デバイスとその他の内蔵ドライブを手配する場合、工場出荷時に RAID コントローラ配下の内蔵ドライブは RAID 構築できないため、本製品運用前に、RAID 構築を実施いただいた後、運用を開始してください。
- VMware ESX では、ブート領域としてのみ利用できます。VMFS(データストア)保存領域としては使用できません。
- 装置構成により、本デバイスを運用可能な環境温度が異なります。詳細はシステム構成ガイドを参照してください。



(1) ブート専用SSDケージ
ブート専用SSDを実装するためのケージ。

(2) M.2スロット

(3) SSDキャリア

1.20.1 取り付け

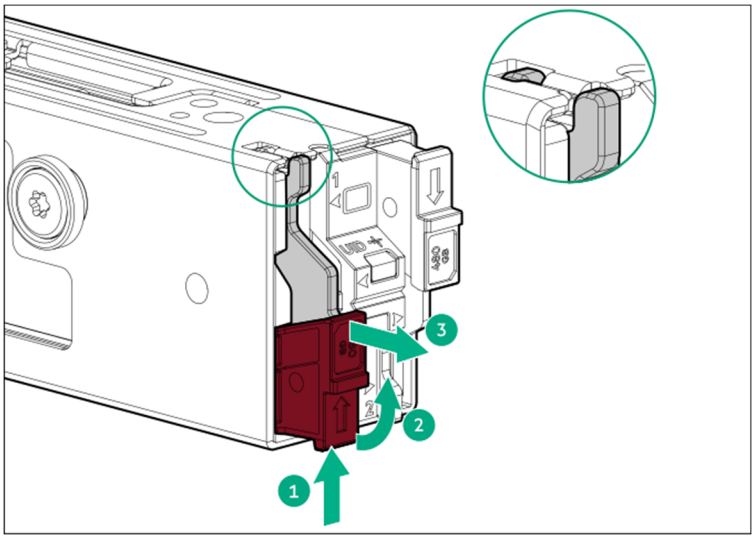
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘクサロビュラドライバー
- N8116-132 OS ブートデバイス用 2nd ライザ搭載キット

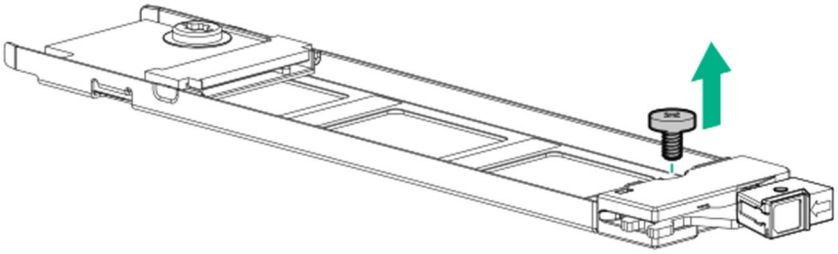
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

本製品のすべてのデータのバックアップを取ります。

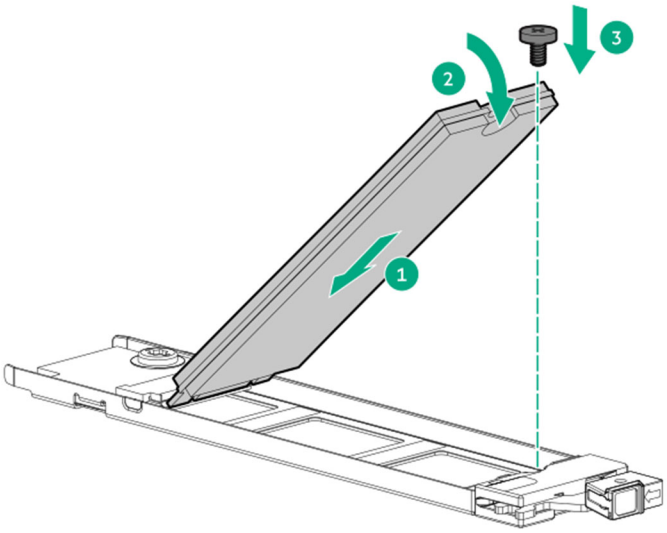
1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. ブート専用 SSD ケージから SSD キャリアを取り外します。



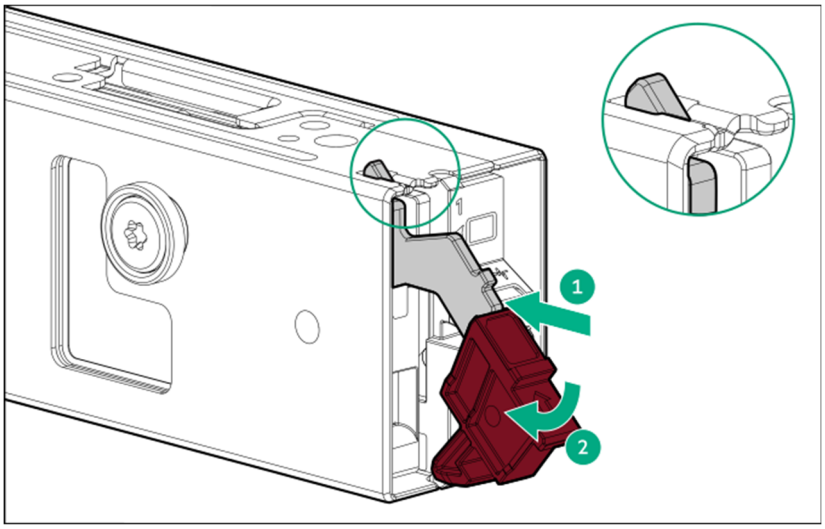
3. SSD キャリアのネジを外します。



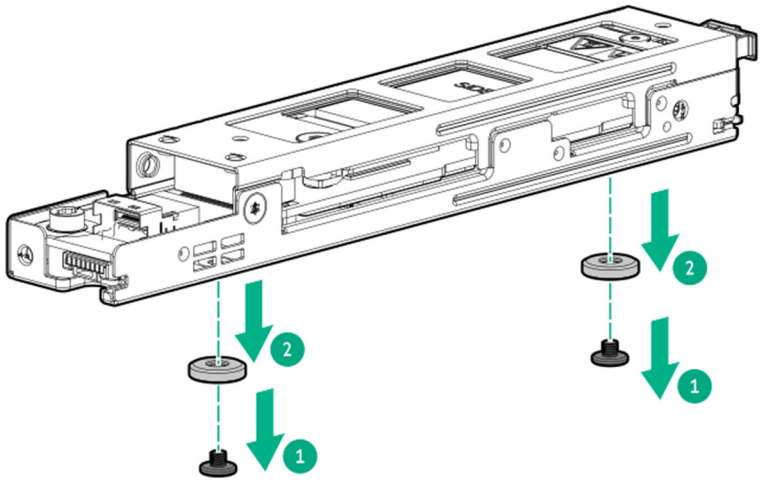
4. SSD キャリアに SSD を取り付けます。



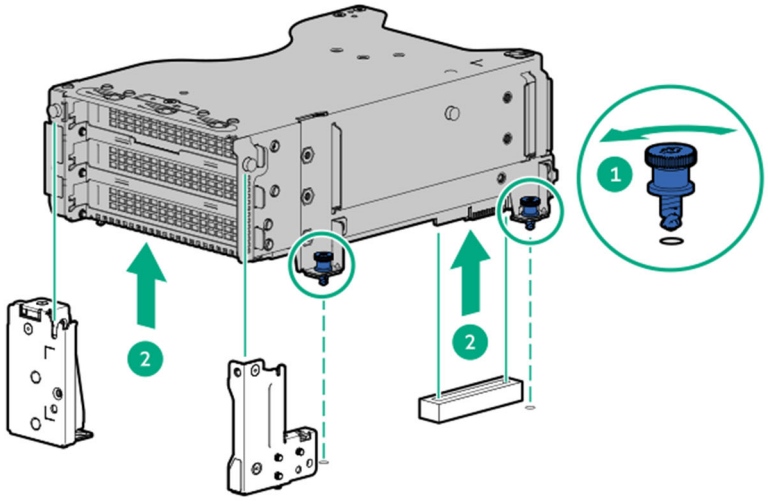
5. ブート専用 SSD ケージに SSD キャリアを組み込みます。



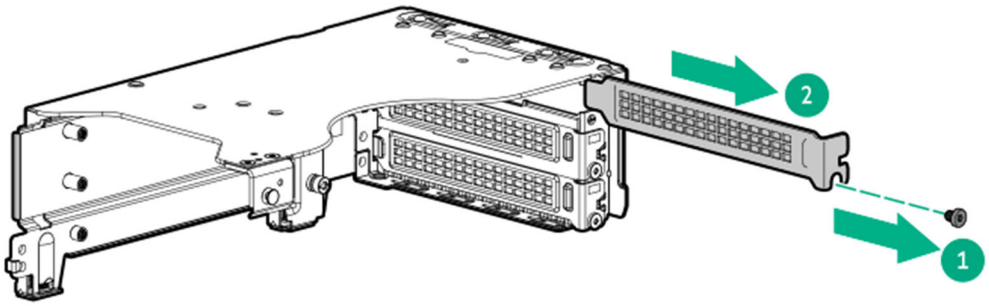
6. ブート専用 SSD ケージからネジとスプールを取り外します。



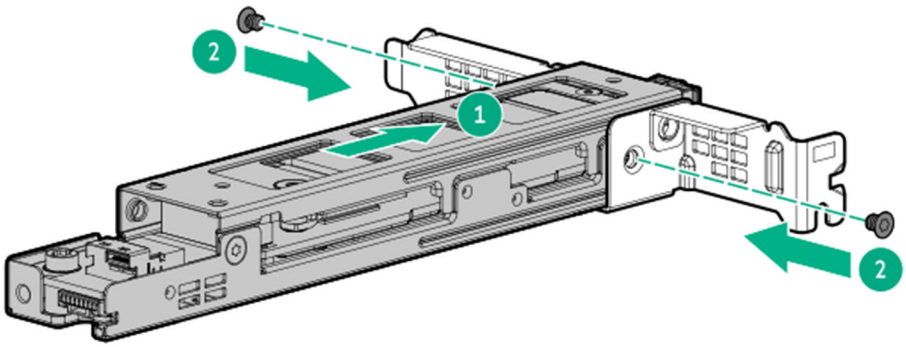
7. 2nd ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。



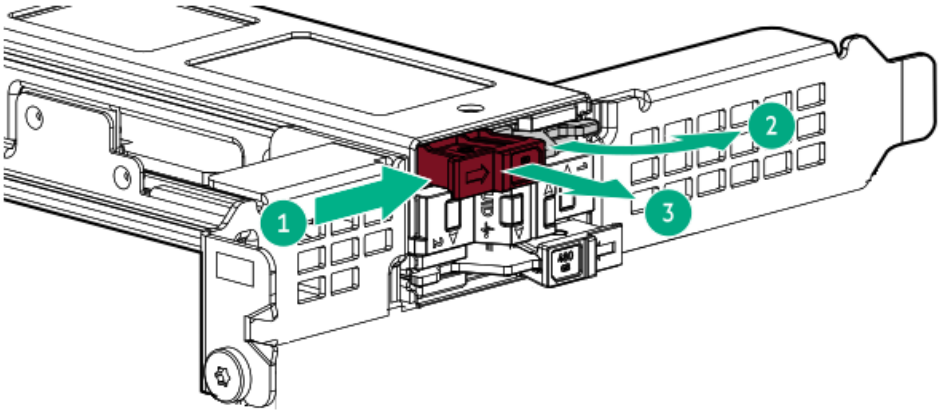
8. 2nd ライザーカードのスロット 4 のブランクカバーを取り外します。



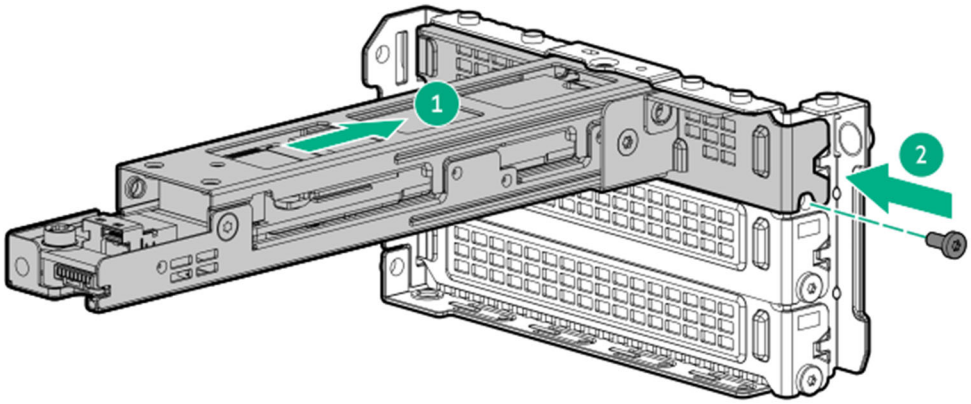
9. ブート専用 SSD ケージをブラケットに取り付けてネジ(2 個)で固定します。



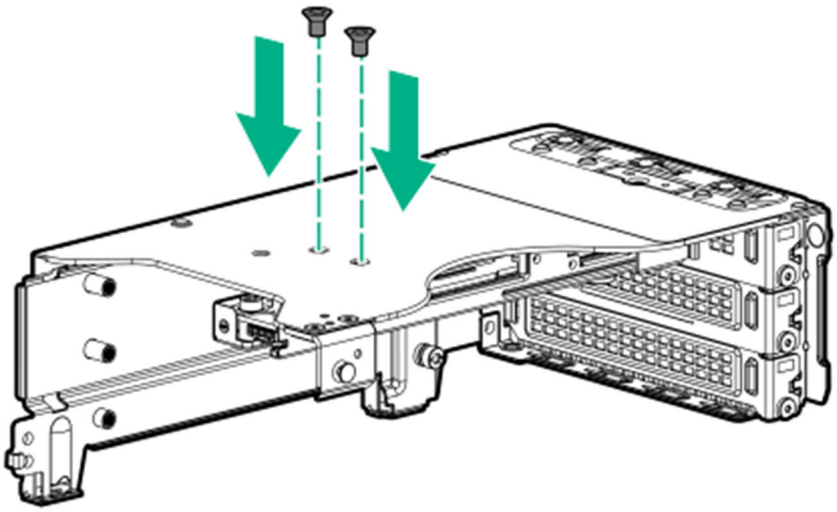
10. SSD キャリア 2 個を取り外します。



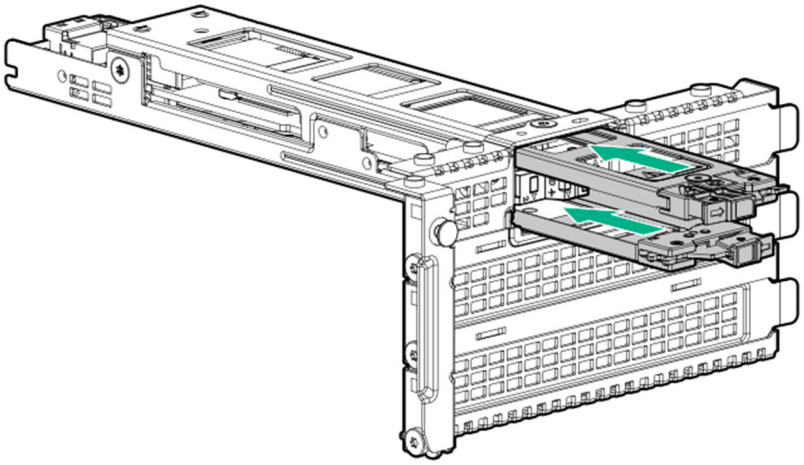
11. ライザーカードにブラケットを取り付けます。



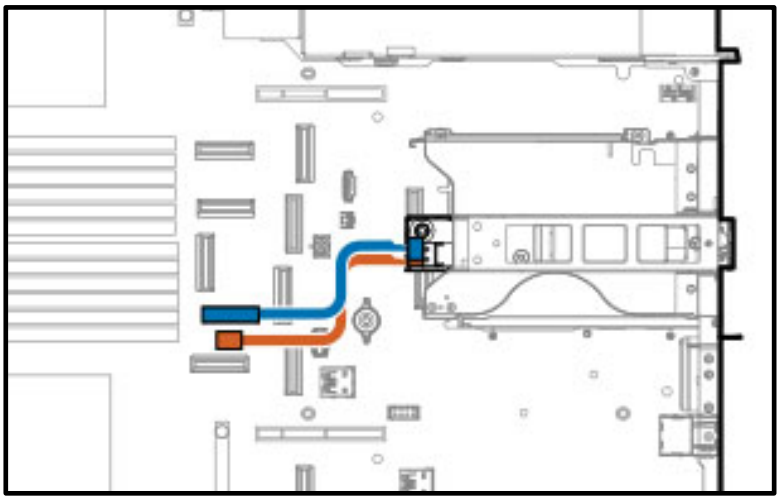
12. ブート専用 SSD ケージをライザーカードの上部にネジ(2 個)で固定します。



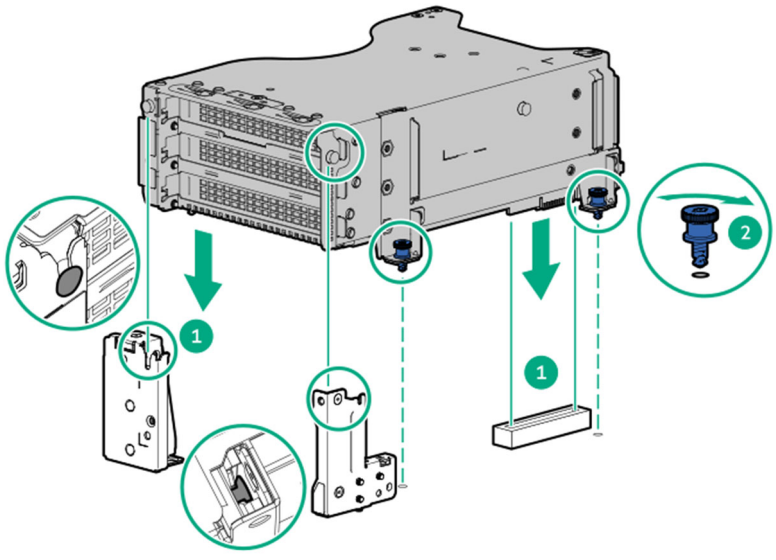
13. SSD キャリアを取り付けます。



14. 信号ケーブルと電源ケーブルを接続します。



15. ライザーカードのライザーカードエッジをコネクタの位置と合わせ、上から押し込みます。ライザーカードの横にある 2 個のネジを締めてライザーカードを固定します。



16. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
17. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.20.2 取り外し

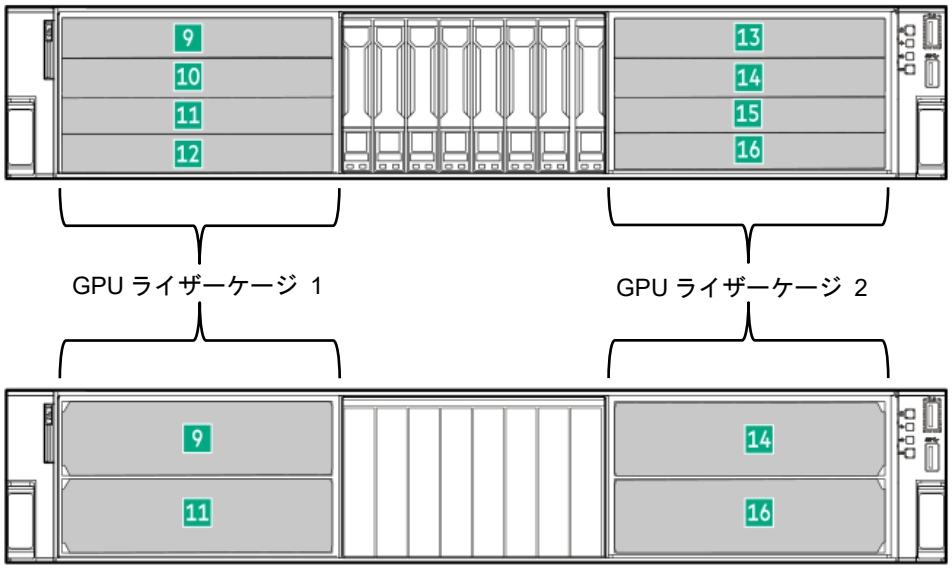
取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外して運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

1.21 GPU コンピューティングカード

GPU コンピューティングカードは、装置正面の GPU ライザーケージ 1/2 に取り付けることができます。

・GPU ライザーケージのスロット番号



重要　**「安全にご利用いただくために」の「1 章(1.8 静電気対策)」を参照し、静電気対策した上で作業してください。**

重要　**GPU コンピューティングカードの構成によっては、メモリボード、物理デバイス(HDD/SSD)などの搭載台数に制限があります。**
システム構成ガイドまたは、ユーザーズガイド掲載サイトの「GPU コンピューティングカード手配時の注意事項」を参照して搭載可能台数を確認してください。または、お求めの販売店にご相談ください。
※ユーザーズガイド掲載サイトに「GPU コンピューティングカード手配時の注意事項」が掲載されていない機種もあります。その場合は、システム構成ガイドをご確認ください。

1.21.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

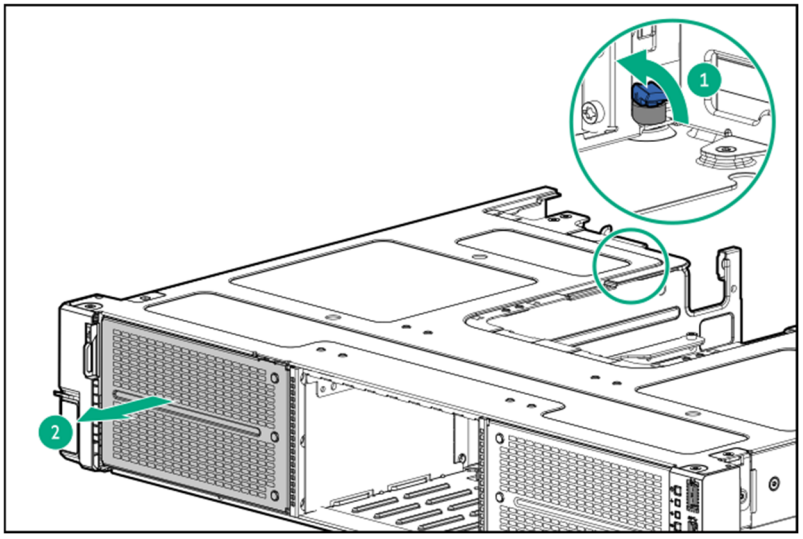
- オプションキットに含まれる部品
- T-10, T-15 のヘクサロビュラドライバー
- 取り付ける GPU コンピューティングカードに対応するグラフィックスカード電源ケーブル
- N8105-75/76 を取り付ける場合は、N8154-197 GPU ブランクキット

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

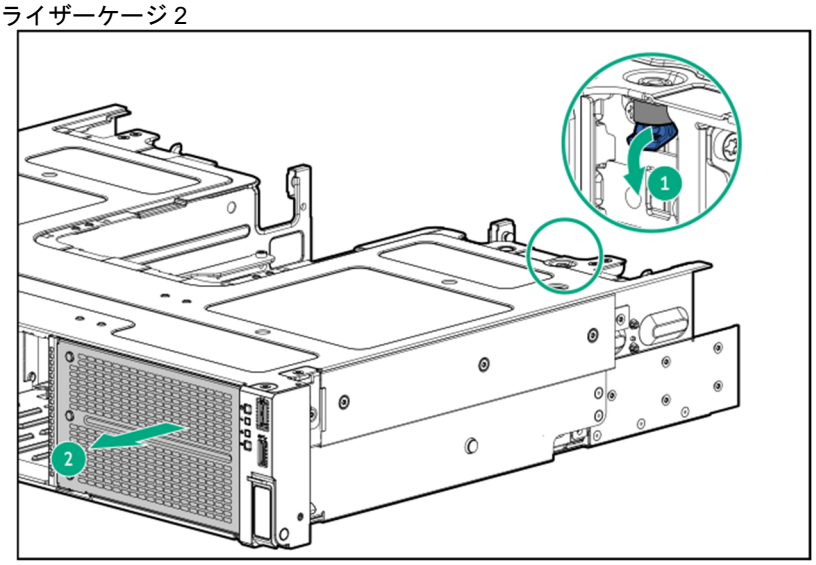
1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～10 を参照して準備します。
2. 本書の「2 章(1.8.1 ミドルカバーの取り外し)」を参照して取り外します。
3. GPU ライザーケージに接続されているケーブルを取り外します。

4. GPU ライザーケージの後ろ側にある固定用のラッチ(青いレバー)を立てて GPU ライザーケージを取り外します。

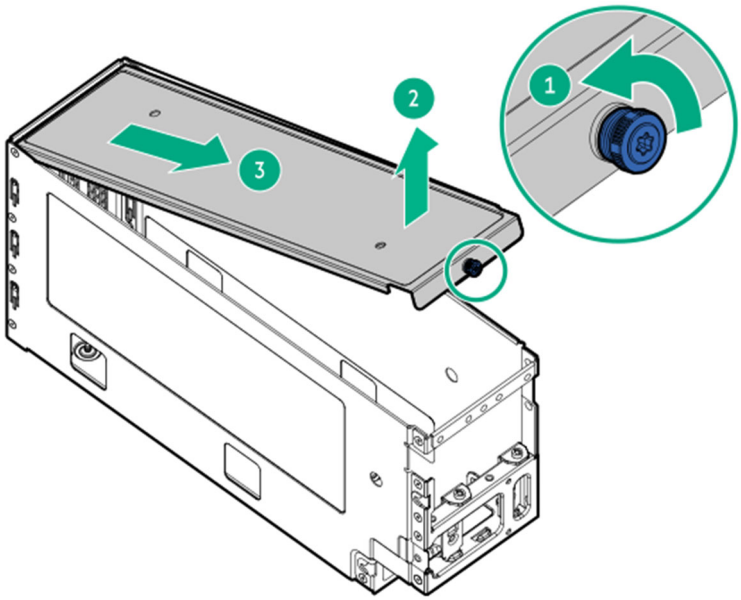
・GPU ライザーケージ 1



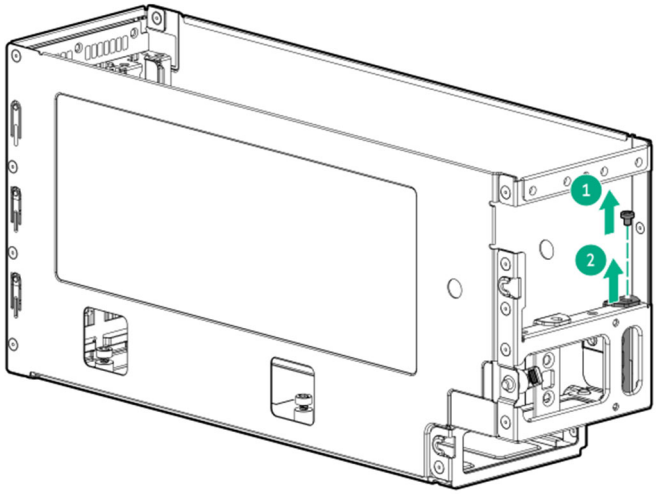
・GPU ライザーケージ 2



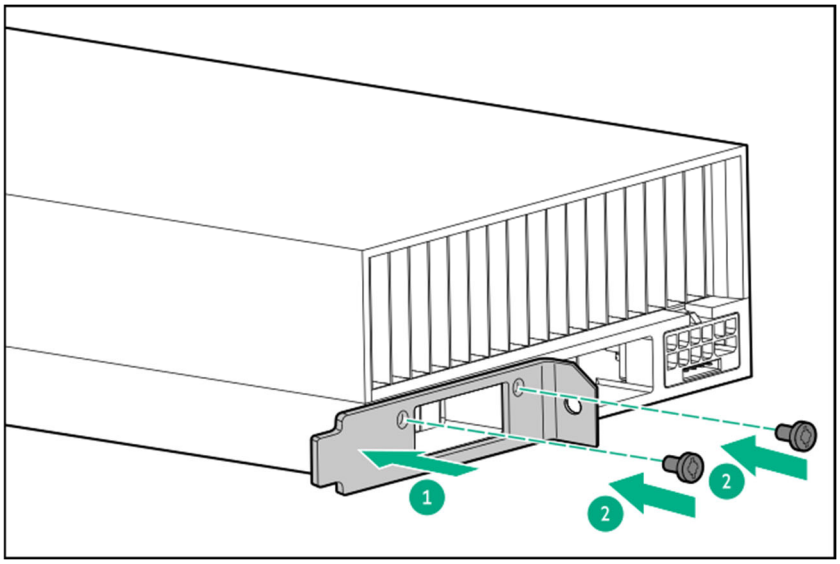
5. ネジを緩めて GPU ライザーケージカバーを取り外します。



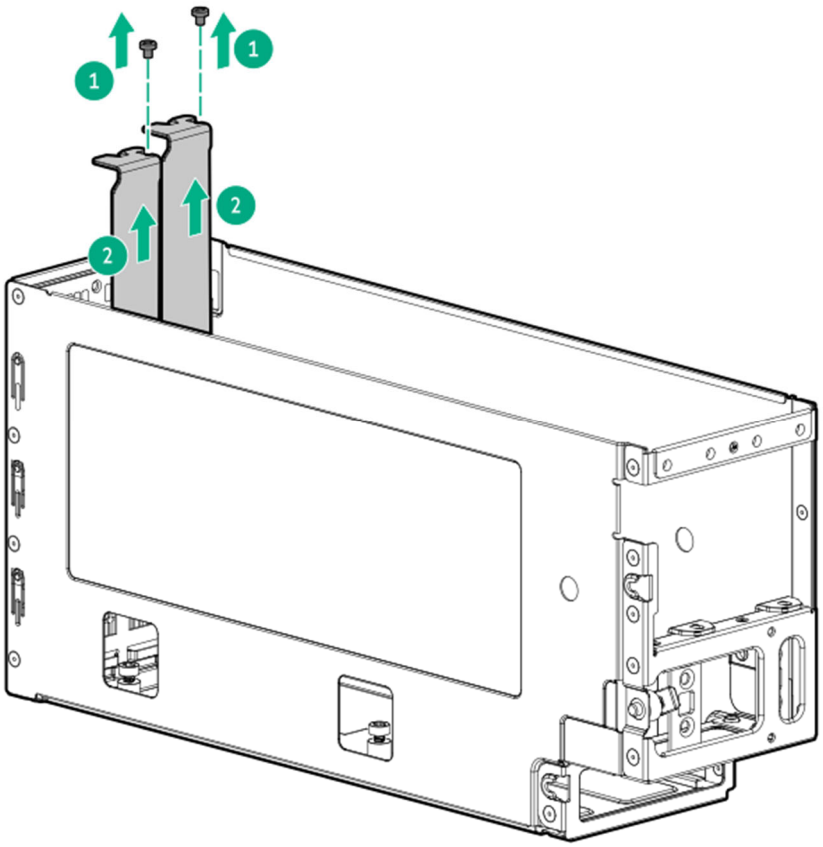
6. GPU ライザーケージからサポートブラケットを取り外します。



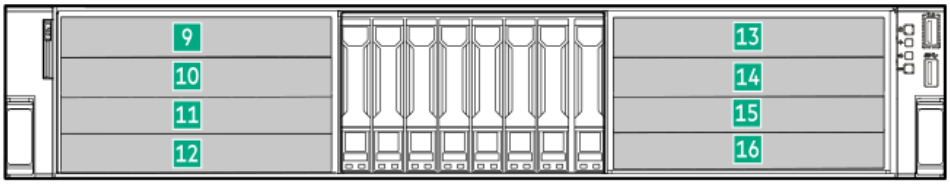
7. 取り外したサポートブラケットを GPU コンピューティングカードに取り付けます。



8. シングル幅の GPU コンピューティングカードを取り付ける場合は 1 枚、ダブル幅の GPU コンピューティングカードを取り付ける場合は 2 枚のブランクパネルを取り外します。



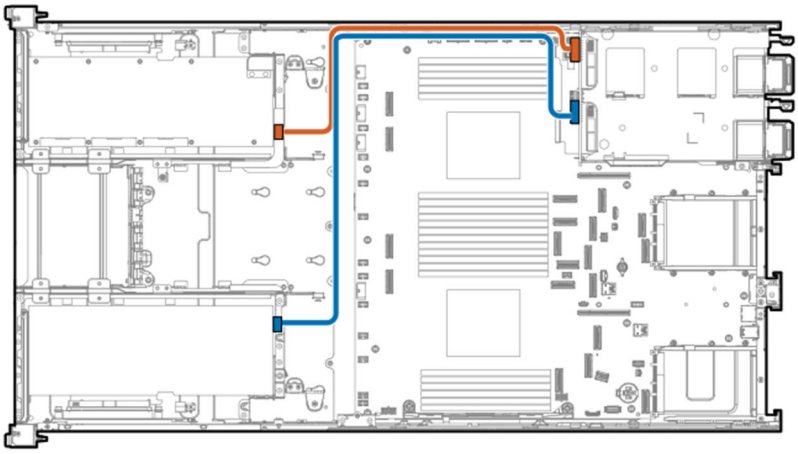
9. N8105-75/76 を取り付ける場合は、ブランクパネルを取り外して N8154-197 GPU ブランクキットを取り付けます。



・N8105-75 または N8105-76 を 1 枚、スロット 9,10 に取り付ける場合は、スロット 11,12,13,14,15,16 に GPU ブランクキットを取り付けます。
・N8105-76 を 2 枚、スロット 9,10 とスロット 11,12 に取り付ける場合は、スロット 13,14,15,16 に GPU ブランクキットを取り付けます。
・N8105-75 を 2 枚、スロット 9,10 とスロット 13,14 に取り付ける場合は、スロット 11,12,15,16 に GPU ブランクキットを取り付けます。

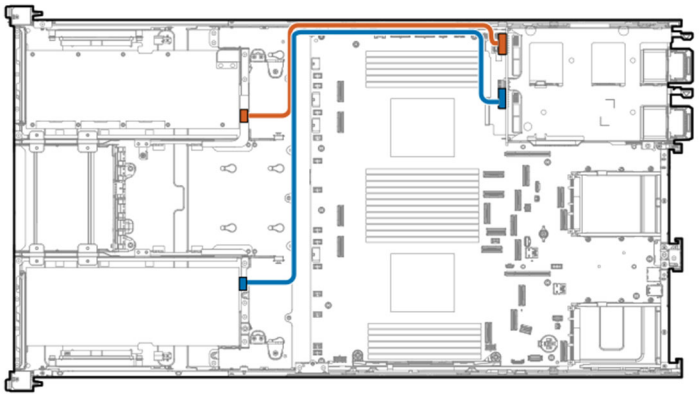
10. GPU コンピューティングカードにグラフィックスカード電源ケーブルを取り付けます。

・K410-613(00)　グラフィックスカード電源ケーブル(8pin)



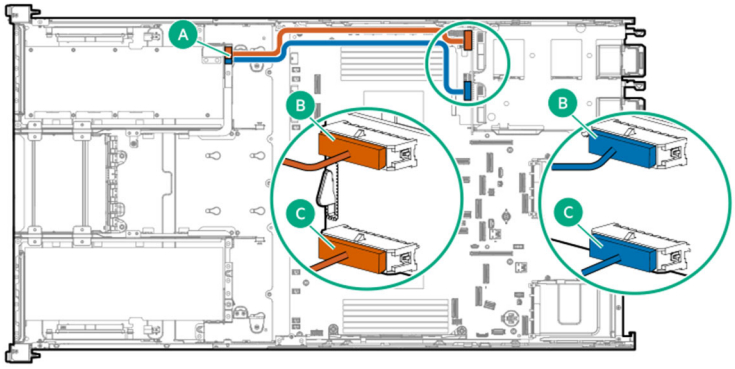
GPU 側コネクタ	電源ユニット側コネクタ
GPU (Slot9) 電源コネクタ(8pin)	グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット
GPU (Slot14) 電源コネクタ(8pin)	

・K410-614(00)　グラフィックスカード電源ケーブル(16pin)



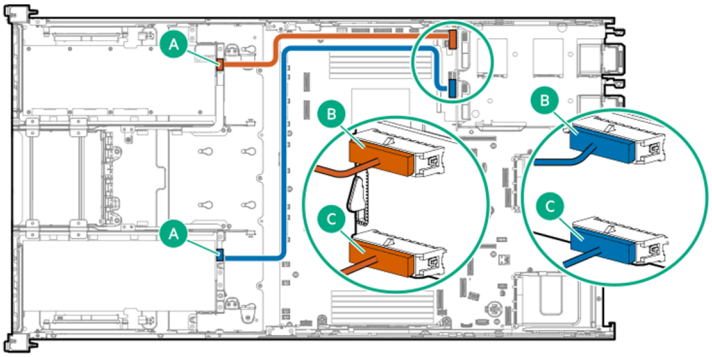
GPU 側コネクタ	電源ユニット側コネクタ
GPU (Slot11) 電源コネクタ(PCIe 16pin)	グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット
GPU (Slot16) 電源コネクタ(PCIe 16pin)	

・K410-615(00)　グラフィックスカード電源ケーブル(12pin)　2 本



GPU 側コネクタ	電源ユニット側コネクタ
GPU (Slot9)　電源コネクタ(PCIe 16pin)	グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット
GPU (Slot11) 電源コネクタ(PCIe 16pin)	

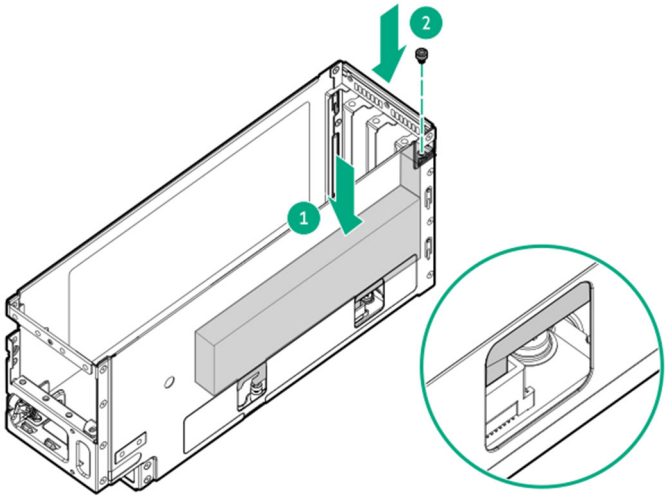
・K410-615(00)　グラフィックスカード電源ケーブル(12pin)　1 本
・K410-616(00)　グラフィックスカード電源ケーブル(12pin, 0.8m)　1 本



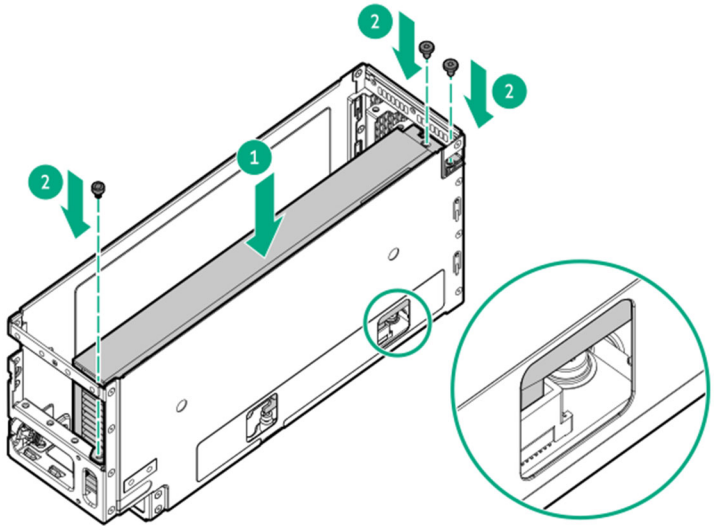
GPU 側コネクタ	電源ユニット側コネクタ
GPU (Slot9)　電源コネクタ(PCIe 16pin)	グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット
GPU (Slot14) 電源コネクタ(PCIe 16pin)	

11. GPU ライザーケージに GPU コンピューティングカードを取り付けます。

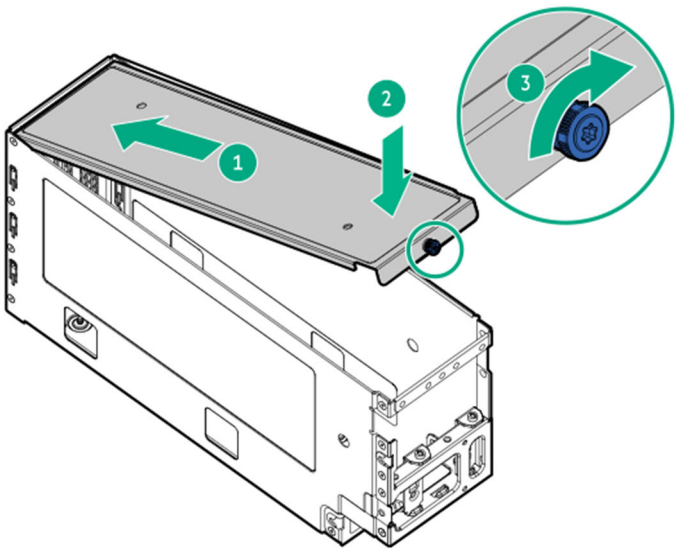
・シングル幅の GPU コンピューティングカード



・ダブル幅の GPU コンピューティングカード

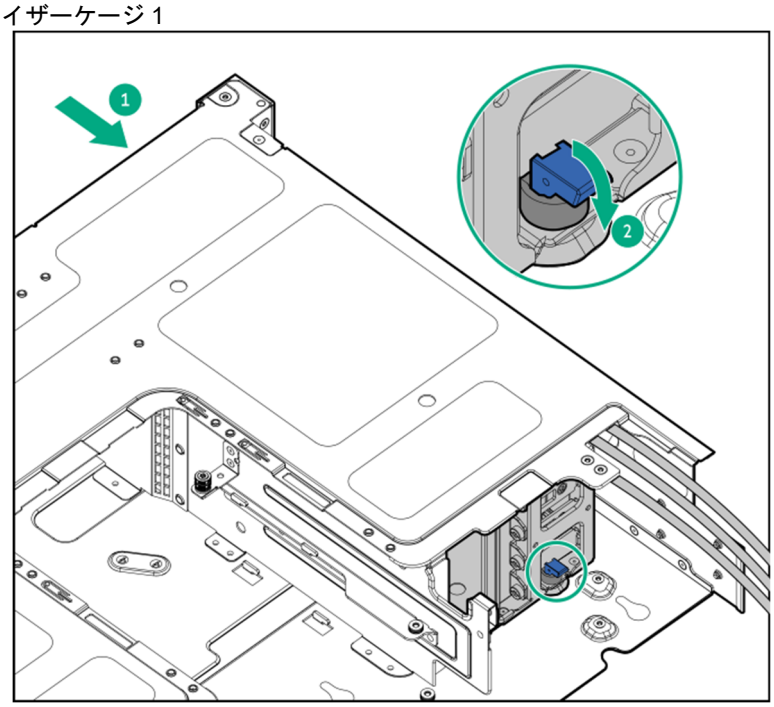


12. GPU ライザーケージカバーを取り付けてネジで固定します。

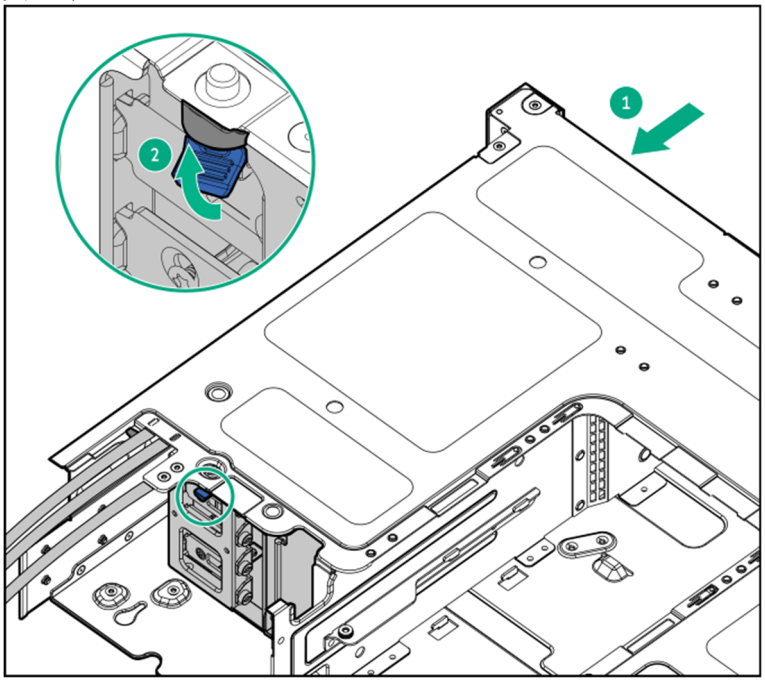


13. GPU ライザーケージを本製品にスライドさせて奥まで押し込んで固定用のラッチ(青いレバー)を倒して GPU ライザーケージが抜けないように固定します。

・GPU ライザーケージ 1



・GPU ライザーケージ 2



14. GPU ライザーケージに接続されていたケーブルを取り付けます

15. 本書の「2 章(1.8.2 ミドルカバーの取り付け)」を参照して取り付けます。
16. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
17. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.21.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

重要　**内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。**

1.22 グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット N8181-227

本製品は、このオプションを使ってグラフィックスカードに電源を供給する電源ユニットを増設することができます。

重要

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。

チェック

電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

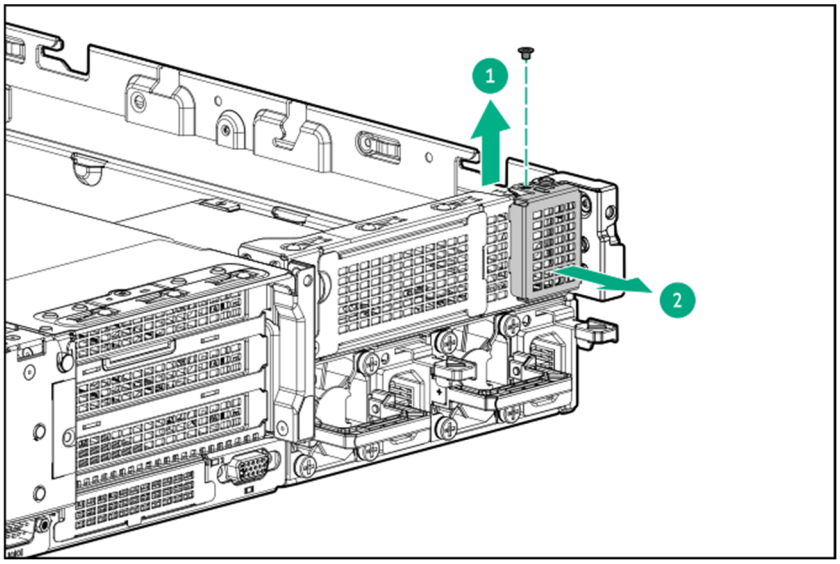
1.22.1 取り付け

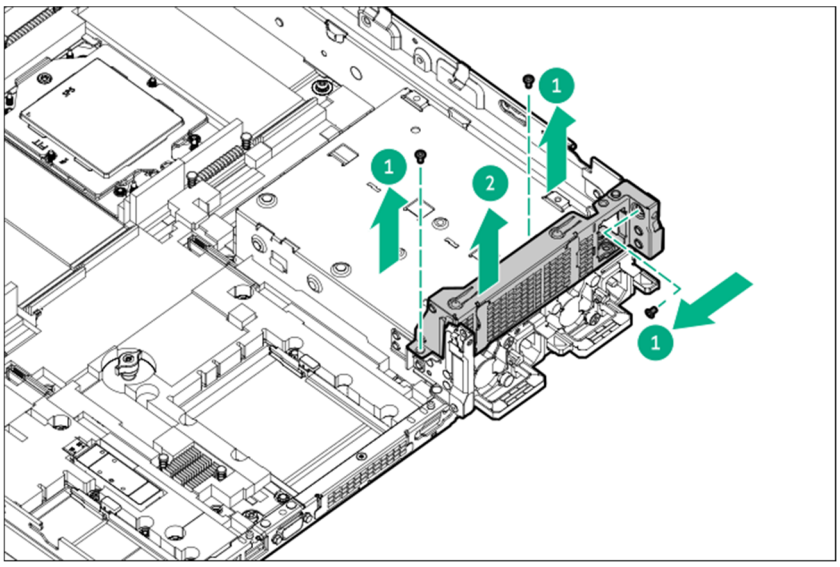
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

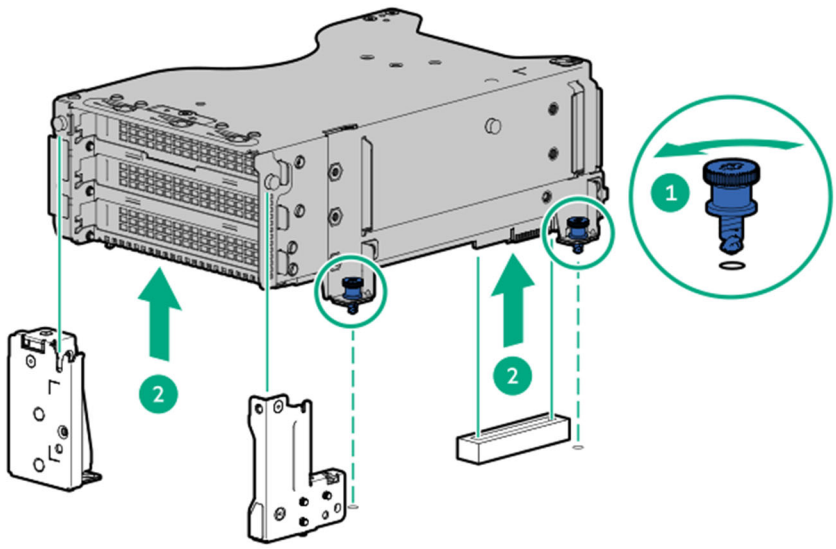
オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. 増設されているのであれば、2nd ライザーカードを取り外してください。
3. 本製品の背面のリアブランクカバーを固定しているネジを外し、ブランクカバーを取り外します。

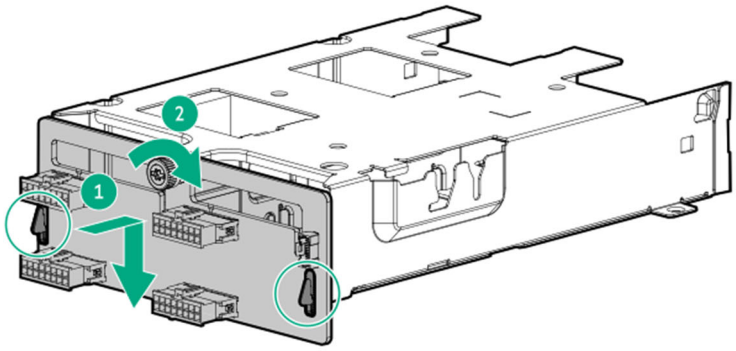




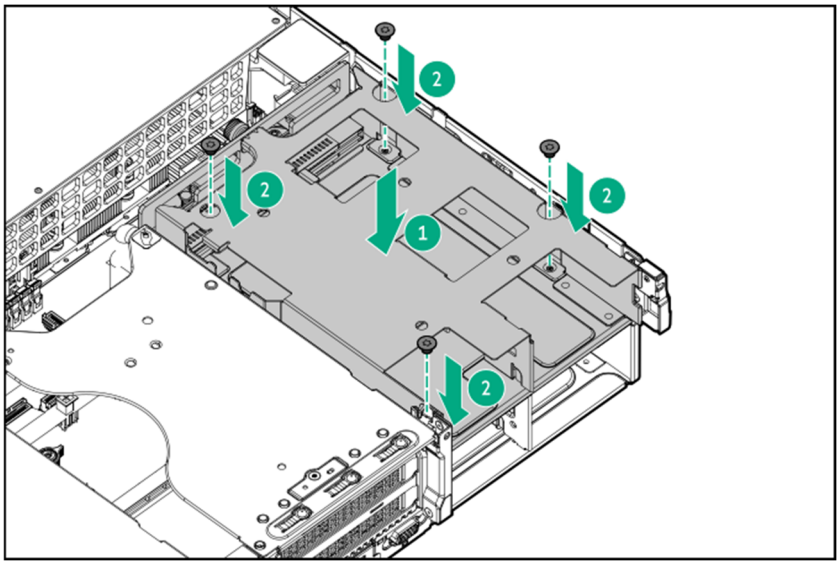
4. ライザーカードの横にある 2 個のネジを緩めて、ライザーカードを上方向に引き上げて取り外します。



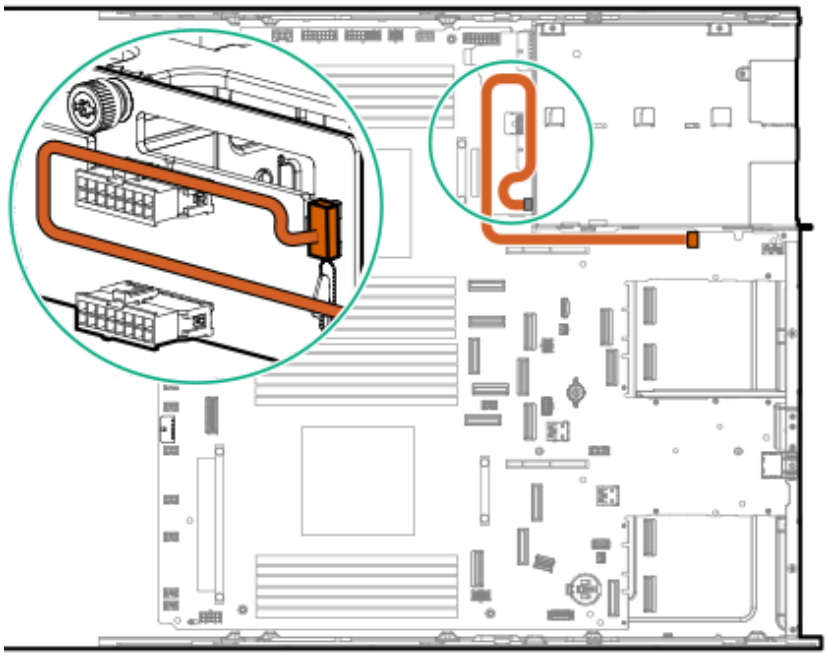
5. 電源ケージに電源バックプレーンボードが取り付けられていない場合は、電源ケージに電源バックプレーンボードを取り付けて 1 か所のネジで固定します。



6. 電源ケージを本製品に取り付けネジ(4 個)で固定します。



7. ケーブルを接続します。



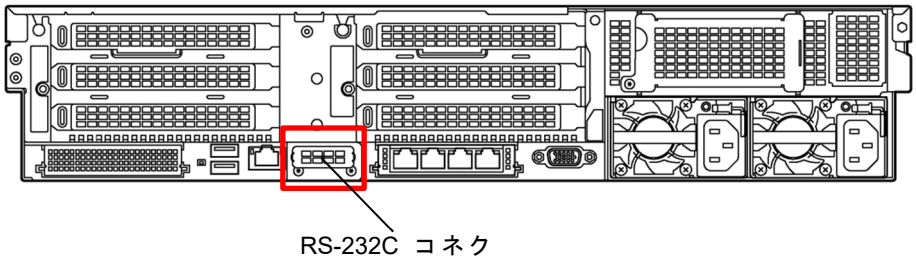
8. 本書の「2 章(1.21.1 取り付け)」を参照してグラフィックスカード電源ケーブルを接続します。
9. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 12～16 を参照して取り付けます。
10. 本書の「2 章(1.27.1 取り付け)」を参照して電源ユニットを取り付けます。
11. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.22.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.23 2U 増設 RS-232C コネクタキット N8117-34

本製品は、このオプションを使ってシリアルインターフェイスを持つ機器と接続することができます。



重要　**表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

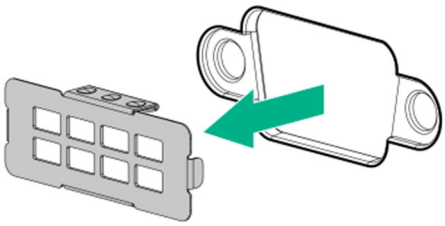
1.23.1 取り付け

オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

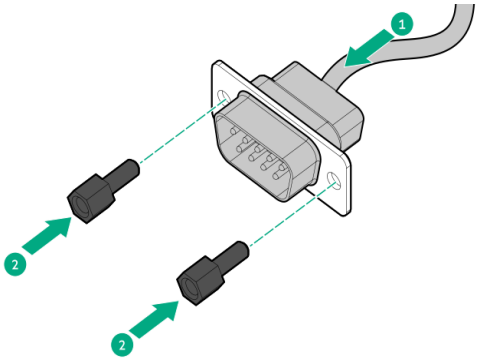
- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

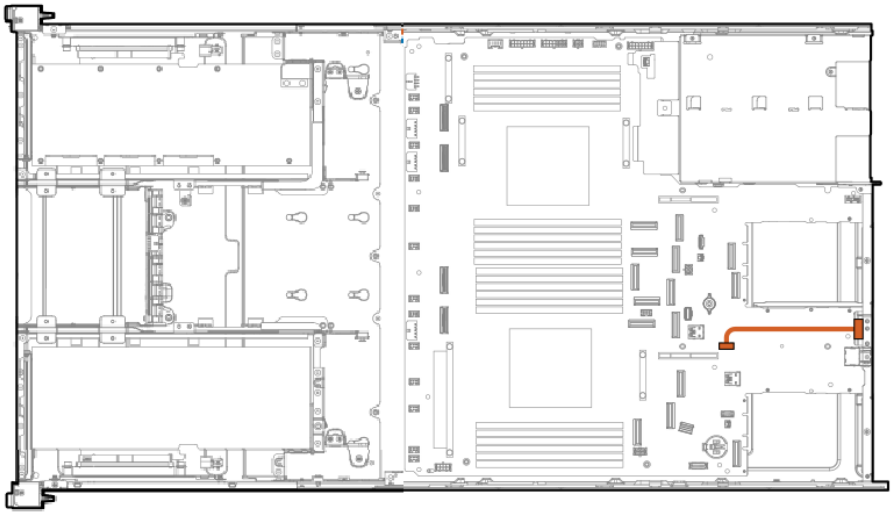
1. 本書の「2 章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
2. シリアルケーブルのブランクカバーを前方に引出し取り外します。



3. ブランクカバーを取り外したところにシリアルポートコネクタをネジ(2 個)で固定します。



4. シリアルケーブルを取り付けます。



5. 本書の「2 章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照して本製品のトップカバーを取り付けます。

チェック

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

6. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.23.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

取り外したまま運用する場合は、取り付けられていたブランクカバーを取り付けてください。

重要

内部の冷却効果を保持するため、取り外したブランクカバーを取り付けてください。

1.24 トップカバーオープン検知キット N8115-47

本製品は、このオプションを使ってトップカバーが取り外されたことを検知することができます。

重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷めてから手を触れてください。**

チェック　電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってからシステムの設置を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

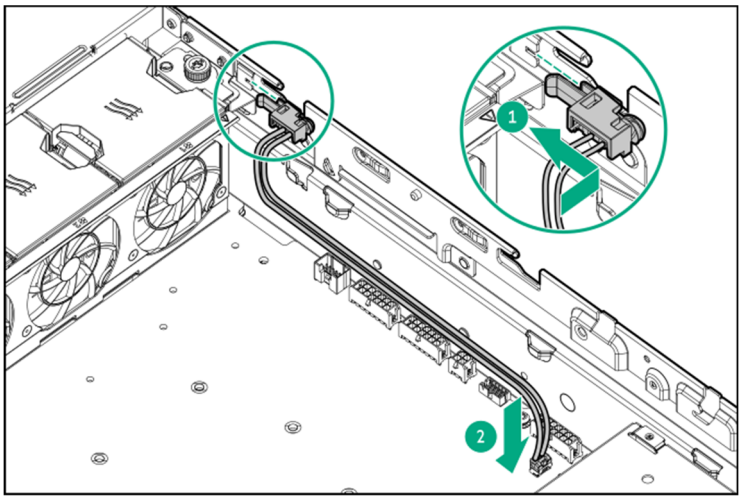
1.24.1 取り付け

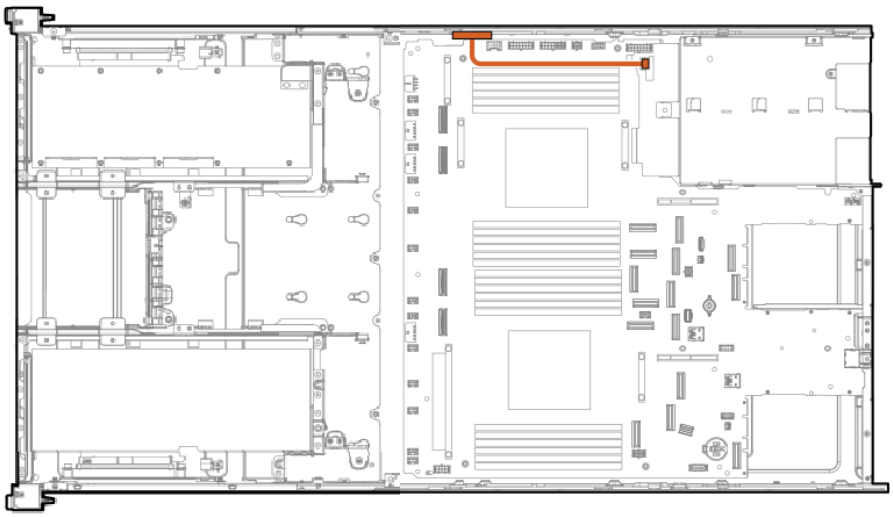
オプションを取り付ける前に以下の準備をしてください。

- オプションキットに含まれる部品

オプションを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 本製品のすべてのデータのバックアップを取ります。
2. 本書の「2章(1.2 取り付け/取り外しの概要)」の手順 1～9 を参照して準備します。
3. トップカバーオープン検知キットを取り付け、ケーブルを接続します。





4. 本書の「2 章(1.5.2 トップカバーの取り付け)」を参照してトップカバーを取り付けます。

不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

5. 本書の「2 章(2 設置と接続)」を参照して設置・接続を行い、電源を ON にします。

1.24.2 取り外し

取り外しは、取り付けと逆の手順で行ってください。

1.25 内蔵ドライブによる RAID システム

内蔵ドライブを RAID システムで利用するときの方法について説明します。

重要

RAID システムに変更するとき、または RAID レベルを変更するとき、ドライブを初期化します。ドライブに大切なデータがあるときは、バックアップしてから RAID コントローラの取り付け、RAID システムの構築を行ってください。

重要

RAID システムは、ディスクアレイごとに同じ仕様 （同一容量、同一回転数、同一規格）のドライブを使ってください

ヒント

論理ドライブは、ドライブが 1 台でも作成できます。
SAS HDD / SAS SSD を使用する場合、RAID コントローラとの接続は必須になります。

1.25.1 RAID システム構築時の注意事項

RAID システムを構築するときは、次の点について注意してください。

- 各 RAID レベルで必要となるドライブの台数が異なります。

RAIDレベル	RAIDシステム構築に必要となるドライブの最小数	
	N8103-248	N8103-250
RAID 0	1	1
RAID 1	2	2
RAID 5		3
RAID 6		4
RAID 10	4	4
RAID 50		6
RAID 60		8

- RAID 構築を行う場合、同一グループ（パック）内は同一容量/同一種類/同一回転数のドライブを使用してください。
- マニュアルで OS をインストールする場合は、RAID システムコンフィグレーションユーティリティを使用します。ユーティリティの詳細な説明は、メンテナンスガイドの「2 章(6. RAID ユーティリティ)」や、オプションの RAID コントローラ(N8103-248/250)に添付の説明書を参照してください。

1.26 ドライブ

本製品の前面には、各種ドライブを接続するためのドライブベイがあります。
各種ドライブは、専用のトレイに搭載された状態で購入できます。また、トレイに搭載された状態のまま本製品に取り付けます。

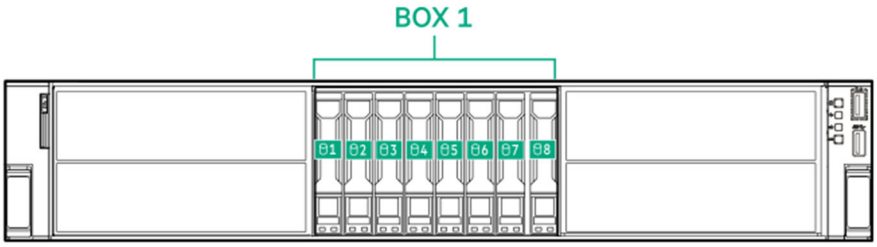
重要

弊社で指定していないドライブを使用しないでください。サードパーティーのドライブなどを取り付けると、ドライブだけでなく本製品が故障するおそれがあります。

本製品は SAS、SATA、および NVMe ドライブをサポートします（構成による）。
本製品に各種ドライブを追加するときは、以下に注意してください。

- RAID 構築を行う場合、同一グループ（パック）内は同一容量/同一種類/同一回転数のドライブを使用してください。
- ドライブを 1 台しか使用しない場合は、最も小さな BOX 番号の最も小さなベイ番号に取り付けてください。
- ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、最も効率的にストレージ容量を使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

搭載するスロットには固有の BOX 番号およびベイ番号が割り当てられています。



1.26.1 SAS / SATA / NVMe ドライブの取り付け

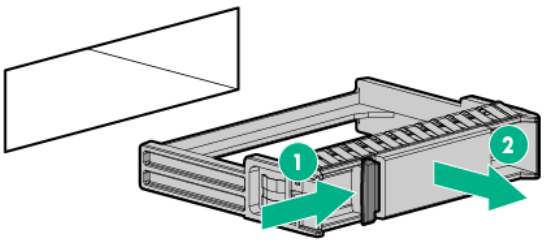
次の手順に従って各種ドライブを取り付けます。

重要

RAID システムは、ディスクアレイごとに同じ仕様 （同一容量、同一回転数、同一規格）のドライブを使ってください

1. 本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」を参照して準備します。
   ディスクドライブを取り付けるスロットを確認します。
   番号の小さい順から取り付けてください。

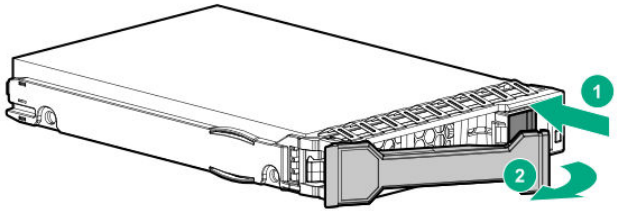
2. スロットに取り付けられているダミートレーを取り外します。



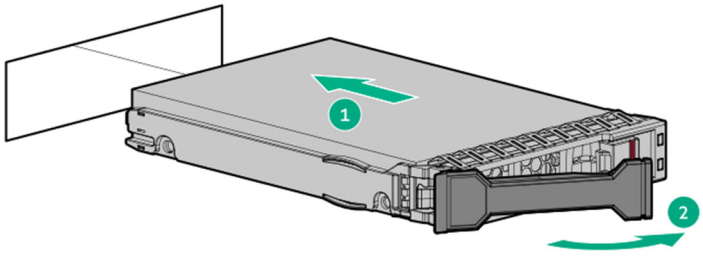
チェック

取り外したダミートレーは、大切に保管してください。

3. ドライブを準備します。
   ディスクトレーのハンドルのロックを解除します。



4. ディスクトレーをしっかりと持ってスロットへ挿入します。



チェック

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ディスクトレーは両手でしっかりとていねいに持ってください。

5. ハンドルをゆっくりと閉じます。
「カチッ」と音がしてロックされます。

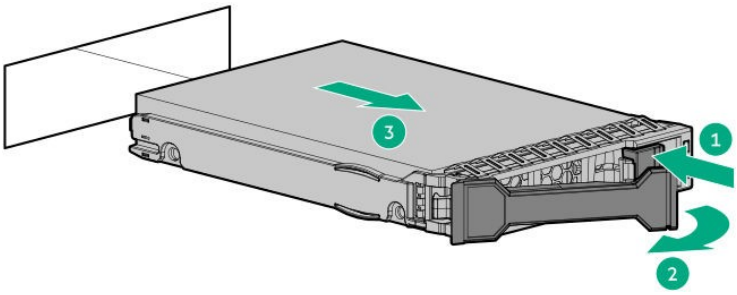
チェック
押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

6. ドライブ LED の定義からドライブのステータスを確認してください。

1.26.2 SAS / SATA / NVMe ドライブの取り外し

チェック
適切な冷却を確保するために、本製品を動作させるときは、トップカバー、エアバッフル、ダミートレー、およびブランクカバーを必ず取り付けてください。本製品がホットプラグ対応オプションをサポートしている場合は、トップカバーを開ける時間を最小限に抑えてください。

1. ドライブ LED の定義からドライブのステータスを確認します。
2. ドライブ上のすべてのサーバーデータのバックアップを取ります。
3. ディスクトレーのハンドルのロックを解除します。
ハンドルを持ってゆっくりと手前に引出し、ドライブを取り外します。



なお、取り外したドライブを廃棄または譲渡するときは、「メンテナンスガイド」の「1 章(1.移動と保管)」に従って、お客様の責任において確実にデータを消去してください。

重要
データの消去をしないまま、譲渡(または売却)し、大切なデータが漏洩したとき、弊社ではその責任は負いません。

チェック
ドライブを増設すると、それまで記憶されていた起動順序の設定がクリアされます。

1.27 電源ユニット

本製品の電源ユニットは、少なくとも 1 台が選択必須のオプションです。
電源ユニットはホットスワップに対応しており、増設スロットに電源ユニットを追加することで、電源冗長構成にすることができます。電源冗長構成にした場合は、電源ユニットが 1 台故障しても、システムを停止することなく運用を続けることができます。

また、GPU コンピューティングカードを搭載する場合は、GPU コンピューティングカードへ電源供給するために N8181-227 グラフィックスカード用電源ユニット搭載キットを増設し、グラフィックスカード用電源スロットに電源ユニットを 2 台増設する必要があります。
GPU コンピューティングカードへの電源供給は、電源冗長構成になります。

AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
AC ケーブルが抜けないようケーブルタイで固定してください。

N8181-210 電源ユニット(1800W)には 2200W のラベル表示がありますが、これは AC240V 入力時の出力値であり、国内向けには 1800W 電源として販売しています。

1.27.1 取り付け

本製品に取り付けられる、すべての電源ユニットは同じ容量でなければなりません。すべての電源ユニットは同じ部品番号と同じラベル色であることを確認してください。電源ユニットの構成が不適切な場合には、システムが不安定になり、シャットダウンされる場合があります。

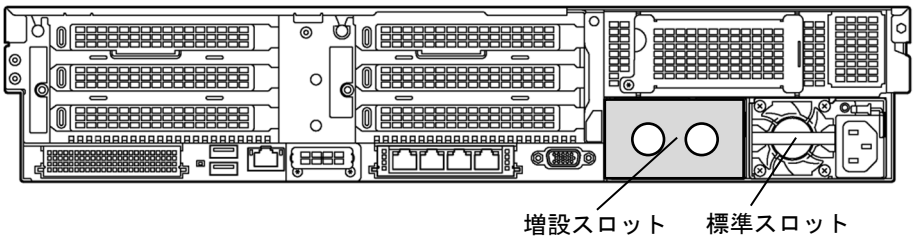
不適切な冷却や高温による装置の損傷を防止するために、すべてのドライブベイにはハードディスクドライブか SSD あるいはダミートレーを実装してください。

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。

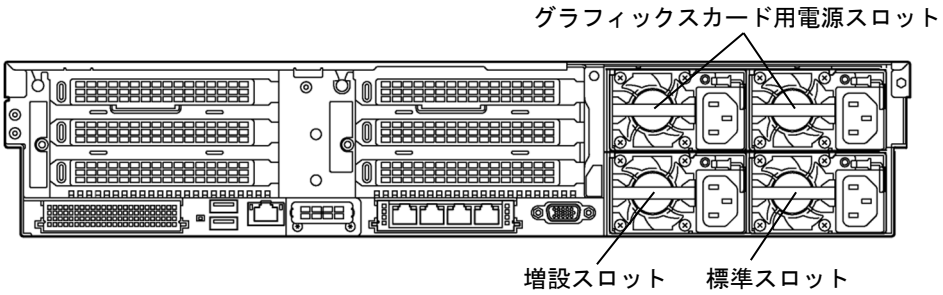
1.　本書の「2 章(1.2 取り付け／取り外しの概要)」の手順 1～7 を参照して準備します。

2. 増設スロットのブランクカバーを取り外します。

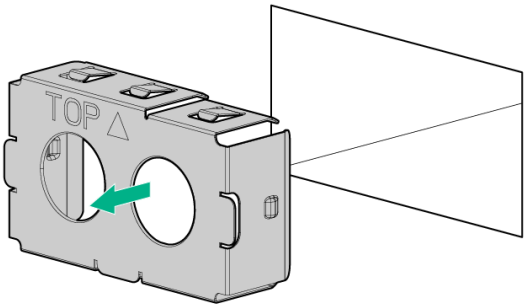
・背面



・背面、グラフィックスカード用電源ユニット搭載キット N8181-227 搭載時

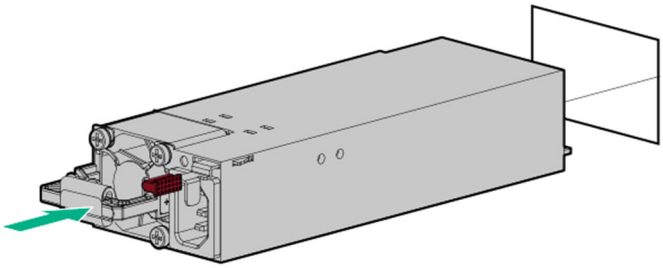


重要　**表面が熱くなっているため、火傷をしないように、電源装置または電源装置ブランクカバーが十分に冷めてから手を触れてください。**



チェック　取り外したブランクカバーは、大切に保管してください。

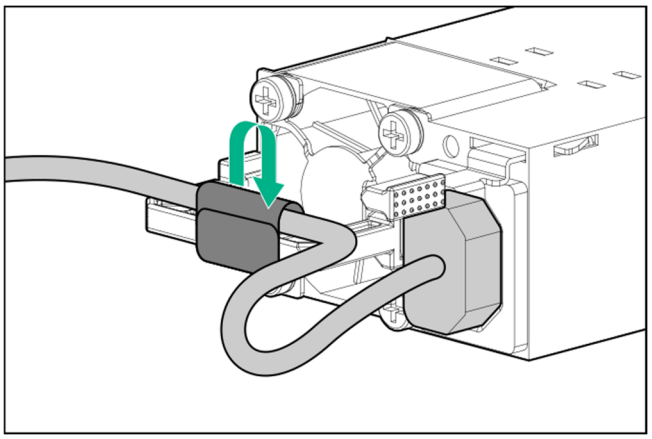
3. 「カチッ」と音がしてロックされるまで、電源ユニットを差し込みます。



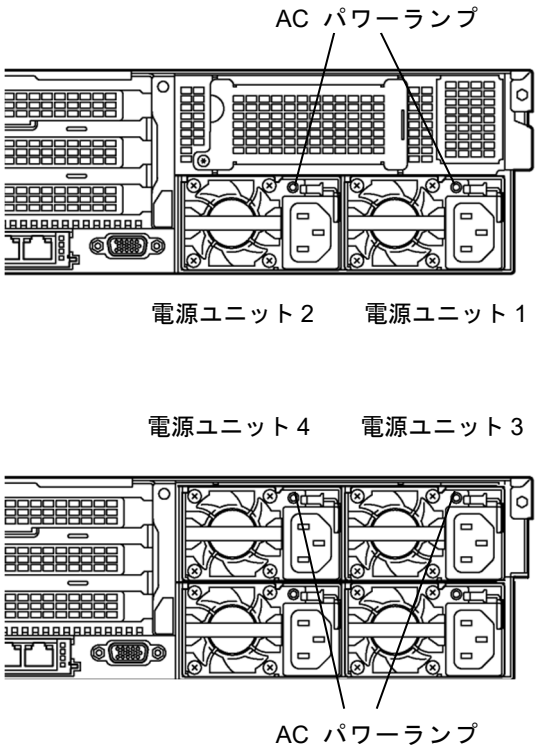
電源コードを接続します。指定された電源コードを使います。

チェック

AC 電源ユニットには AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを添付しています。
AC ケーブルが抜けないようケーブルタイで固定してください。



電源コードを接続すると、電源ユニットの AC POWER ランプが緑色に点灯します。



4. 本製品の電源を ON にします。
5. ステータスランプや POST で電源ユニットに関するエラーがないことを確認します。
   エラーの詳細については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「2 章(1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。
   AC POWER ランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じエラーがでたときは保守サービス会社に連絡してください。

1.27.2 故障した電源ユニットの交換/取り外し

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

⚠注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

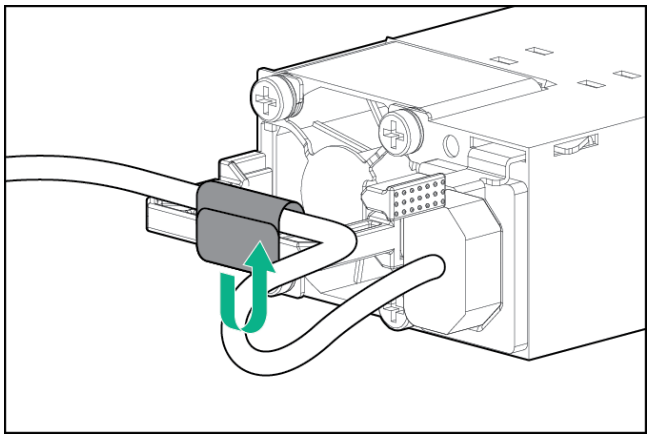
- **感電注意**

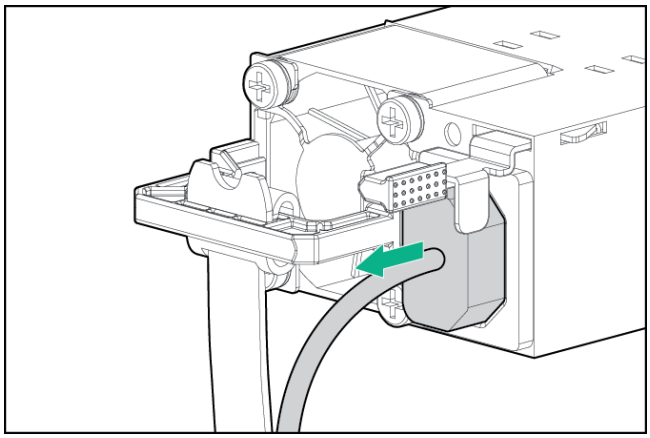
重要　**正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。**

1. ランプ表示(AC POWER ランプ)が消灯している電源ユニットを確認します。
2. 本製品の電源を OFF にします。

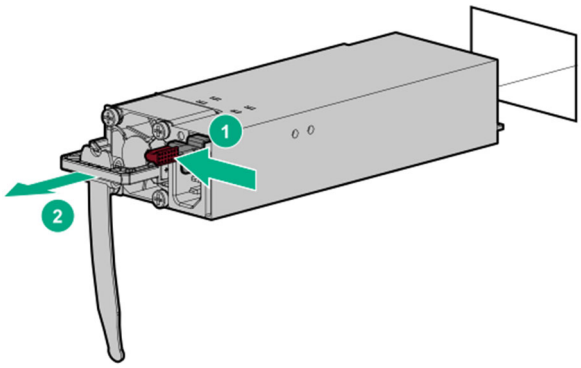
ヒント　電源ユニットを冗長構成(2 台で運用)にしている場合、電源 ON のまま故障した電源ユニットを交換できます。

3. 手順 1 で確認した電源ユニットの AC ケーブル抜け防止用のケーブルタイを外して AC コードを抜きます。





4. 電源ユニットのレバーを内側に押し、取っ手を握りながら手前に引いて取り外します。



5. 電源ユニットを交換せずに 1 台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手順 2 で取り外したブランクカバーを取り付けます。

重要

ブランクカバーの取り付けは、冷却効果を保つために必須です。

6. 本書の「2 章(1.27.1 取り付け)」の手順 3～6 の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をします。

2. 設置と接続

本製品の設置と接続について説明します。
本製品を安全にお使いいただくため、本製品に添付されている「安全にご利用いただくために」をよく読んでください。
記載の内容を守らずに製品を使用した場合、誤動作だけでなく、けがや発煙、火災等、意図しない安全上の問題が発生する原因になります。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

2.1 設　置

本製品は EIA 規格に適合したラックに取り付けて使用します。

2.1.1 ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。
ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

⚠警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **指定以外の場所で使用しない**
- **アース線をガス管につながない**

⚠注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **1 人で搬送・設置をしない**
- **荷重が集中してしまうような設置はしない**
- **1 人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する**
- **ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない**
- **複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない**
- **定格電源を越える配線をしない**
- **腐食性ガスの発生する環境で使用しない**

⚠注意

設置環境を満たさない場所に設置・保管しない

本製品を次に示すような場所や本製品に添付の「安全にご利用いただくために」の「1.9 本製品の設置について」で指定している環境条件を満たさない場所に置かないでください。火災の原因となるおそれがあります。

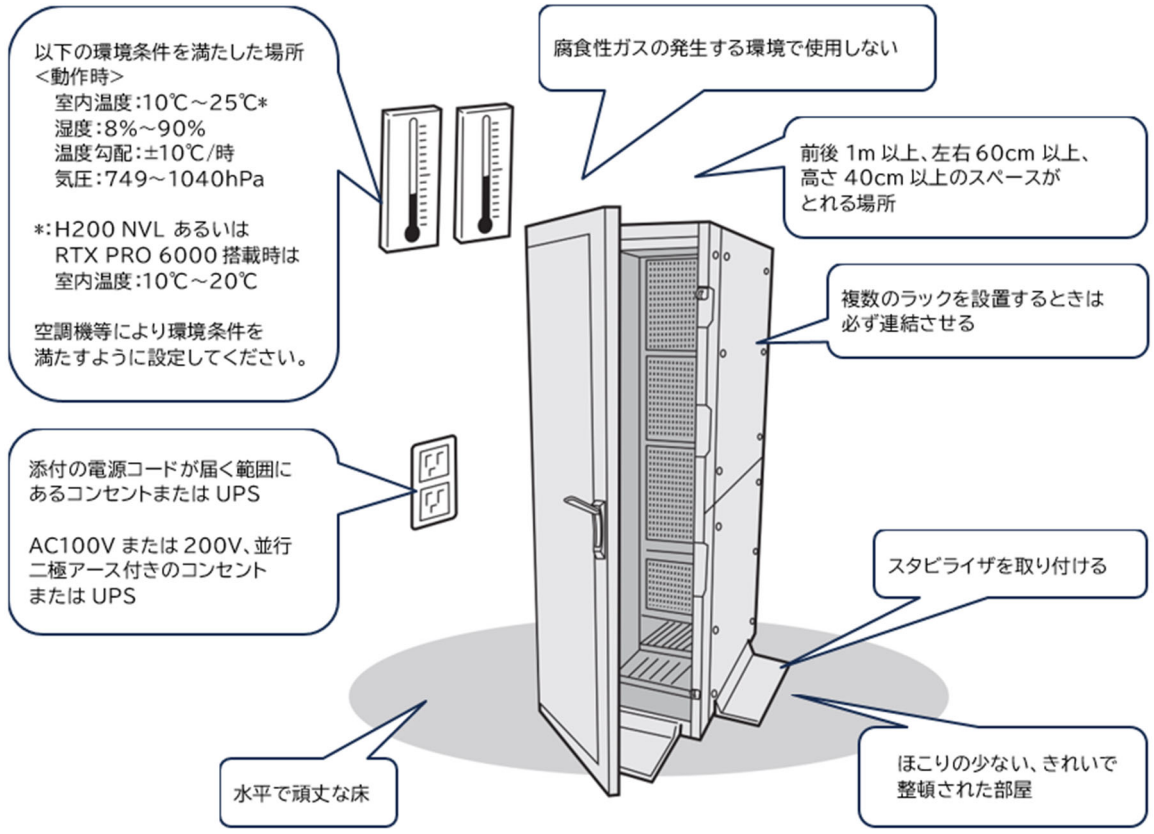
- **ほこりの多い場所**
- **給湯器のそばなど湿気の多い場所**
- **直射日光が当たる場所**
- **不安定な場所**
- **屋外など環境が安定しない場所 ***

*** 外気には粉塵や火山灰、塩分、設置環境基準を超過する湿度（水分）等を含んでいる可能性があります。外気と接する環境で使用する場合は装置の設置環境を満たさない可能性があります。**

⚠注意

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない。

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。本製品が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがあるときは、販売店または保守サービス会社にご相談ください。



次のような場所には**設置しないでください**。誤動作の原因となります。

- 本製品をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザーが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所(暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。
- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所。(※)また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本製品の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどで ON/OFF する場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルターの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。
- 本製品が動作を保証していない環境。

（※）腐食性ガスは自動車から放出される排気ガスや、温泉・火山地帯において噴出するガス、市街地のよどんだ川底から発生するガスなどに含まれます。

出典：「JEITA IT-1004B 産業用情報処理・制御機器設置環境基準」

2.1.2 空間および通気要件

修理をしやすくし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に従ってください。

- ラックの正面側に 63.5 cm（25 インチ）以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面側に 76.2 cm（30 インチ）以上の隙間を空けてください。
- ラックの背面から他のラックまたはラック列の背面の間には、121.9 cm（48 インチ）以上の隙間を空けてください。

本製品は、冷気をフロントから吸収して、内部の熱気をリアから排出します。したがって、ラックのフロントとリアには、外気をキャビネットに吸収し、熱気を排出するための適度な隙間が必要です。

不適切な冷却と装置の損傷を防止するために、通気用の開口部をふさがないようにしてください。

ラック内のすべての棚にサーバーまたはラックオプションを取り付けない場合、棚が空いているためにラックやサーバーの中を通る空気の流れが変わります。適切な通気を維持するために、オプションを取り付けない棚は、すべてブランクカバーパネルでカバーしてください。

オプションを取り付けない棚は、必ず、ブランクカバーを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブランクカバーなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。

他社製のラックを使用する場合、通気をよくして装置の損傷を防ぐために、以下の追加要件を満たしていなければなりません。

- フロントおよびリアドア - 42U ラックでフロントおよびリアドアを閉じる場合、通気をよくするために、上部から下部にわたって 5350 cm^2（830 平方インチ）の通気孔を均一に配置する必要があります（換気のために必要な 64 パーセントの開口部と同等になります）。
- 側面 - 取り付けたラックオプションとラックのサイドパネルの間は、7 cm（2.75 インチ）以上空けてください。オプションを取り付けない棚は、必ず、ブランクカバーを使用してカバーしてください。これにより、適切な通気が確保されます。ブランクカバーなしでラックを使用すると、冷却が適切に行われず、高温による損傷が発生することがあります。

2.1.3 温度要件

装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは配置してください。

本製品について推奨される動作時の最低周囲温度は 10℃で、最高周囲温度（TMRA）は 25℃（H200 NVL or RTX PRO 6000 搭載時は 20℃）です。ラックを設置する室内の温度は、10℃～25℃（あるいは、10～20℃）にしてください。

他社製のオプションを取り付ける場合は、装置の損傷を防ぐために、次の点に注意してください。

- オプションの装置により、本製品の周囲の通気を妨げたり、ラック内部の温度が最大規格を超えないようにしてください。
- 製造元が規定した TMRA を超えないようにしてください。

2.1.4 電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に従って取り付けしなければなりません。この装置は、NFPA 70、1999 Edition（National Electric Code）、およびNFPA-75、1992（Code for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment）で規定されているシステム構成で動作するように設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプションに付属のユーザードキュメントを参照してください。

けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定格負荷を超えないようにしてください。電気設備の配線と取り付けの要件については、管轄の電力会社にお問い合わせください。

本製品を不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

本製品を 2 台以上取り付ける場合は、すべてのデバイスに安全に電源を供給するために、追加の配電装置を使用しなければならないことがあります。次のガイドラインに従ってください。

- 電源の負荷は、使用可能な AC 電源分岐回路間で均一になるようにしてください。
- システム全体の AC 電流負荷が、分岐回路の AC 電流定格の 80%を超えないようにしてください。
- この装置には、一般のコンセント付き延長コードは使用しないでください。
- 本製品には専用の電気回路を用意してください。

2.1.5 アース要件

正常に動作し、安全に使用していただくために、本製品は正しくアースしなければなりません。米国では、必ず地域の建築基準だけでなく、NFPA70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従って装置を取り付けてください。カナダでは、必ず、Canadian Standards Association、CSA C22.1、Canadian Electrical Code に従って装置を取り付けてください。その他すべての国では、必ず International Electrotechnical Commission（IEC）コード 364-1～7 などのご使用の地域の電気配線規定に従って取り付けてください。さらに、取り付けに使用される分岐線、コンセントなどの配電装置はすべて、指定または認可されたアース付き装置でなければなりません。

同じ電源に接続された複数の本製品から発生する高圧漏れ電流を防止するために、建物の分岐回路に固定的に接続されているか、工業用プラグに接続される着脱不能コードを装備した、PDU を使用することをおすすめします。NEMA ロック式プラグまたは IEC 60309 に準拠するプラグは、この目的に適しています。本製品には、一般のコンセント付き延長コードの使用はおすすめできません。

2.1.6 ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本製品のラックへの取り付け/取り外しについて説明します。

警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **規格外のラックで使用しない**
- **指定以外の場所で使用しない**

注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **落下注意**
- **装置を引き出した状態にしない**
- **カバーを外したまま取り付けない**
- **指を挟まない**

重要

ラック内部の温度上昇とエアフローについて
複数台の装置を搭載したり、ラック内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、誤動作するおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。
本製品は、前面から吸気し、背面へ排気します。

(1) ラック搭載前の準備

ラックに取り付けるスライドレールは、本製品に標準添付されています。

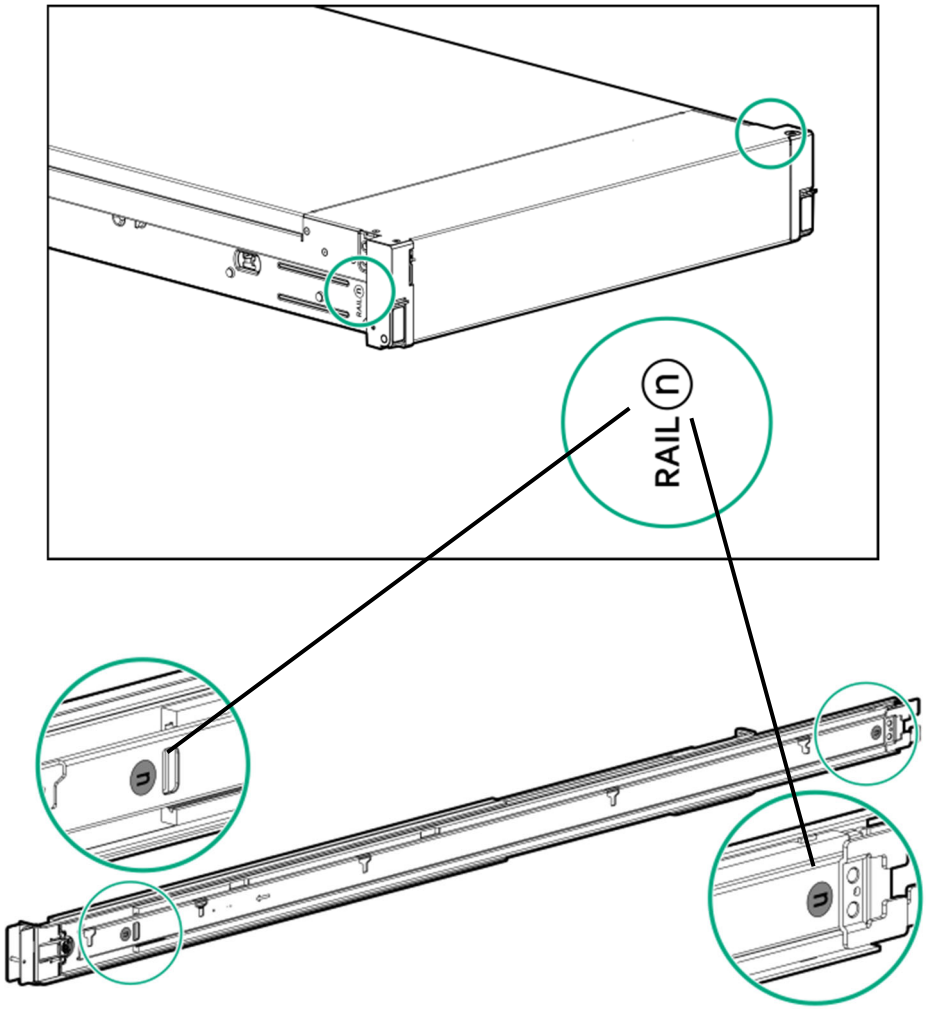
Nコード	製品名称	仕様
N8143-156	ラックサーバー用スライドレール	スライドレール方式スライドレール （インナーレールは使用）

重要

レールは左右で形状が異なります。
取り付けを間違った場合、ラックに取り付けることができません。
よく確認して取り付けてください。

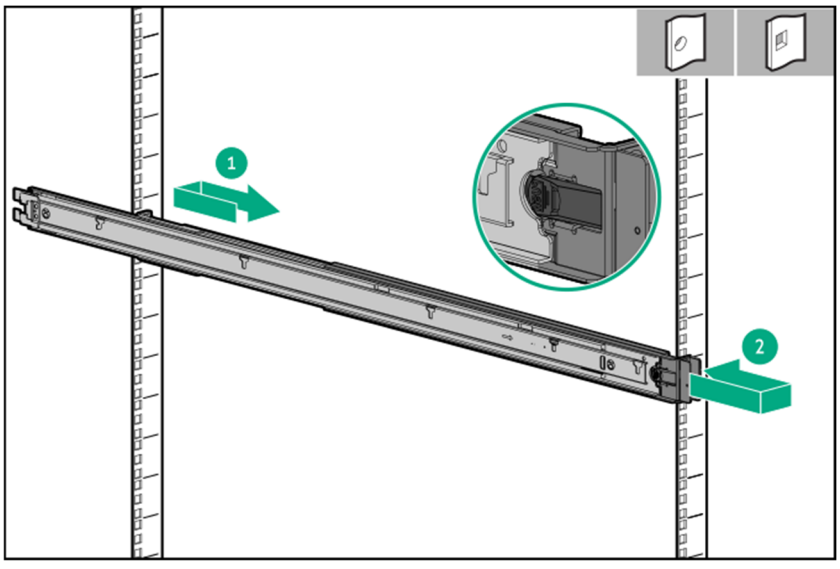
- **本製品とレールの確認**

  本製品とスライドレールの ID が一致していることを確認します。
  スライドレールには「←FRONT L」「←FRONT R」の刻印がありますので前後左右を確認します。



- **スライドレールをラックへの取り付け**

  本製品の前面から見て左に左スライドレール、右に右スライドレールを取り付けます。



重要　**スライドレールが確実にロックされ、脱落しないことを確認してください。**

ヒント　前後に多少ガタツキがでることがありますが、製品に支障はありません。

(2) 本製品の取り付け／取り外し

⚠注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

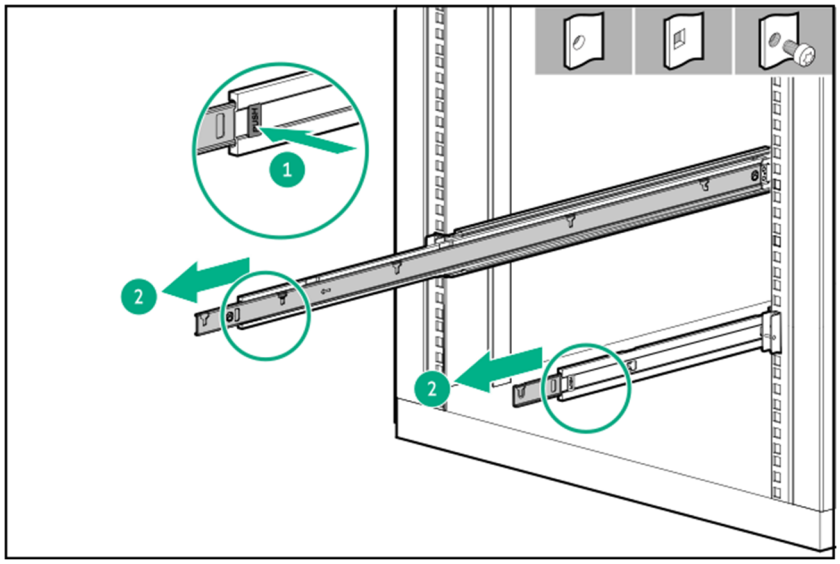
- **１人で持ち上げない**
- **落下注意**
- **装置を引き出した状態にしない**
- **カバーを外したまま取り付けない**
- **指を挟まない**

①. 取り付け手順

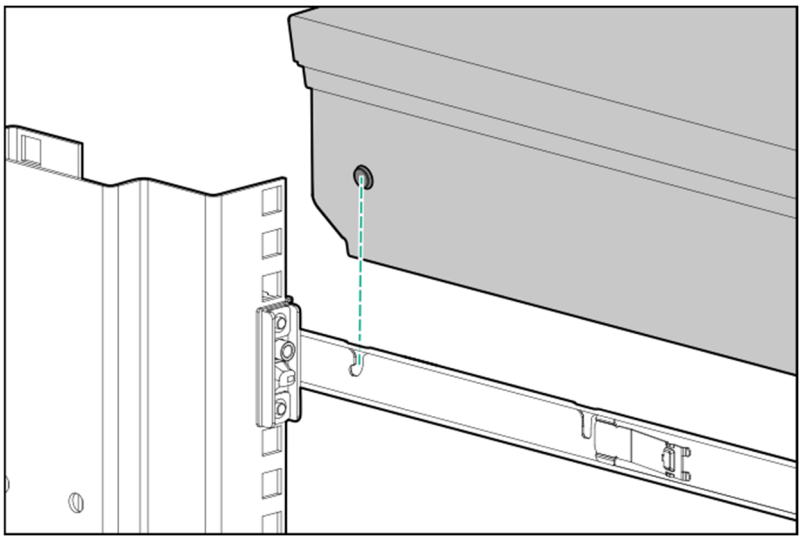
次の手順で本製品をラックへ取り付けます。

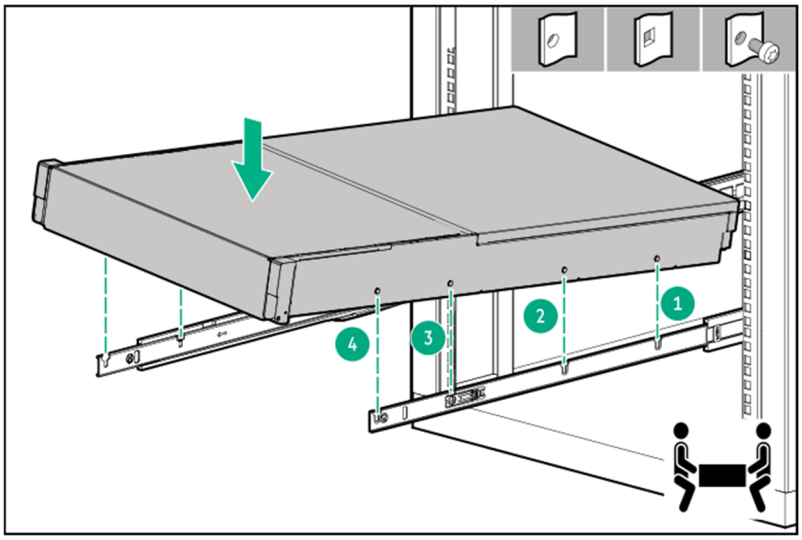
重要　**取り付けは 3 人以上で行ってください。**

1.　スライドレールをロック位置まで引き出します。

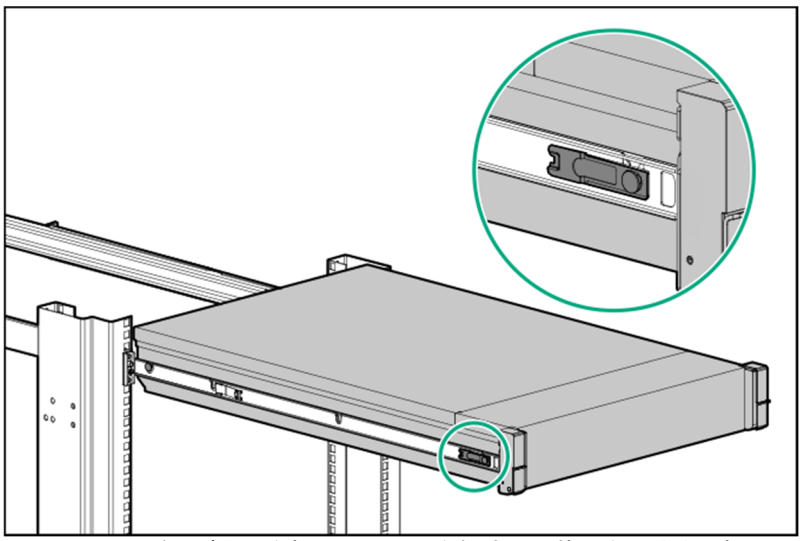


2. 3人以上で本製品をしっかりと持って、本製品をスライドレールに取り付けます。
   本製品の後ろ側からスライドレールのスロットに本製品の突起を合わせて取り付けていきます。

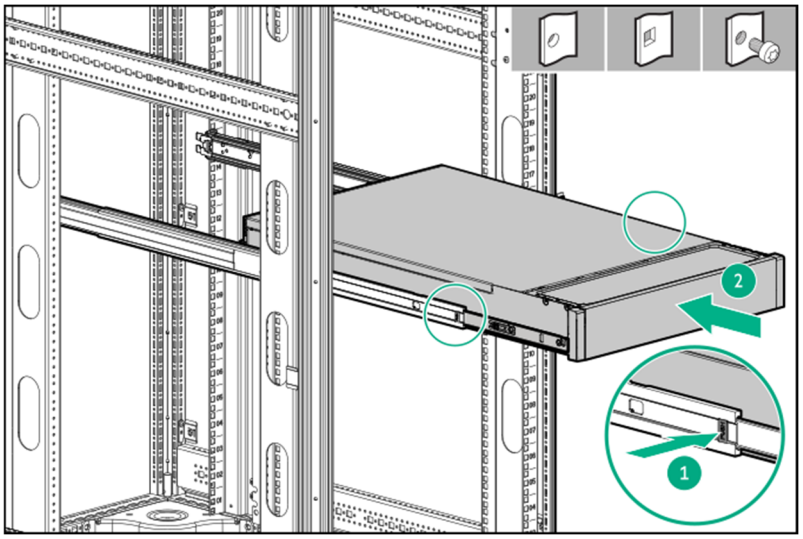




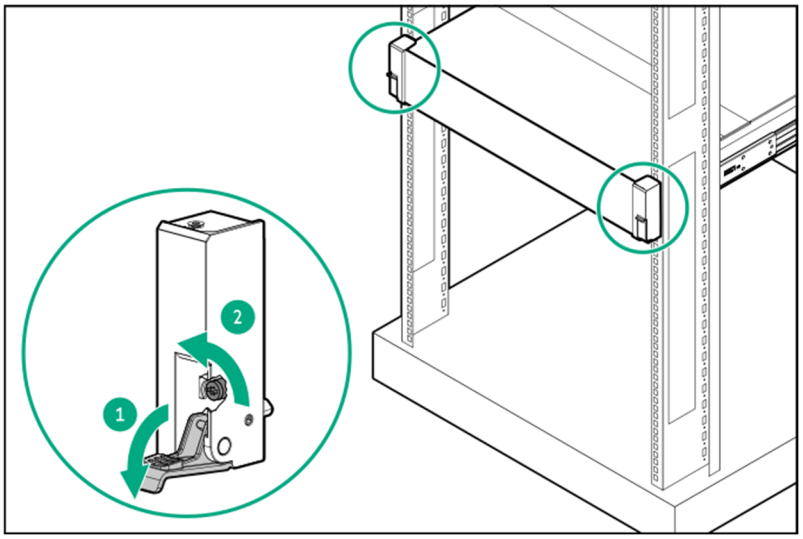
3. 一番前側の突起がスライドレールにロックされていることを確認します。



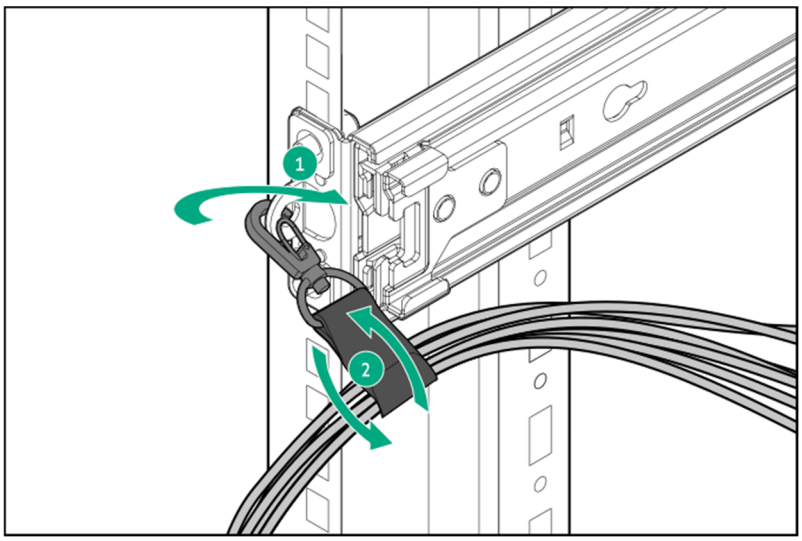
4. スライドレール両サイドのボタンを押してロックを解除して装置を置くまで押し込みます。



5. 本製品をラックにネジ止めしたい場合は、装置の耳部分の蓋を開け、中にあるネジをヘクサロビュラドライバーで締め付け、ラックに本体を固定します。



6. 付属のケーブル結束帯をラック背面に取り付けたい場合は、下図のようにアウターレールの取り付け穴に結束帯を取り付けます。



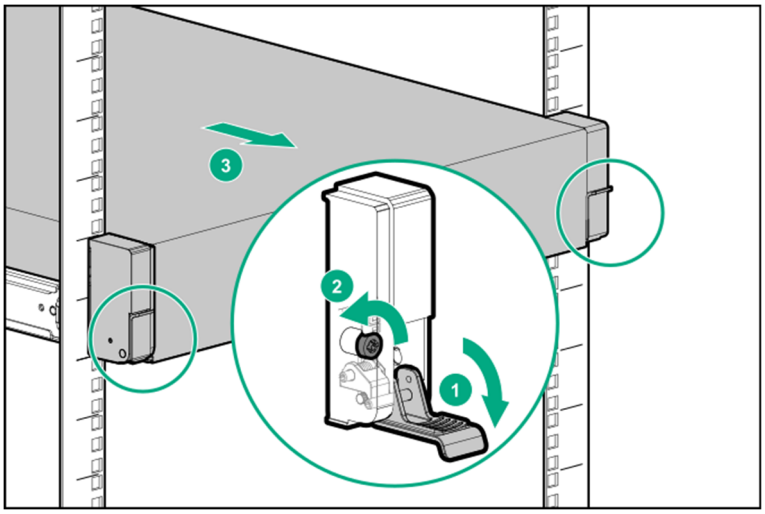
②. 取り外し手順

次の手順で本製品をラックから取り外します。

重要

取り外しは 3 人以上で行ってください。

1. 本製品の電源が OFF になっていることを確認し、本製品に接続している電源コードやケーブルをすべて取り外します。
2. フロントベゼルを取り外します。
3. 装置両サイド部分にある本体固定ネジの蓋を開け、装置をネジ止めしている場合は、中にある固定用ネジをヘクサロビュラドライバーで取り外します。装置をネジ止めしていない場合は、蓋を開けると装置のロックが解除されます。
4. 本製品を手前にスライドさせます。



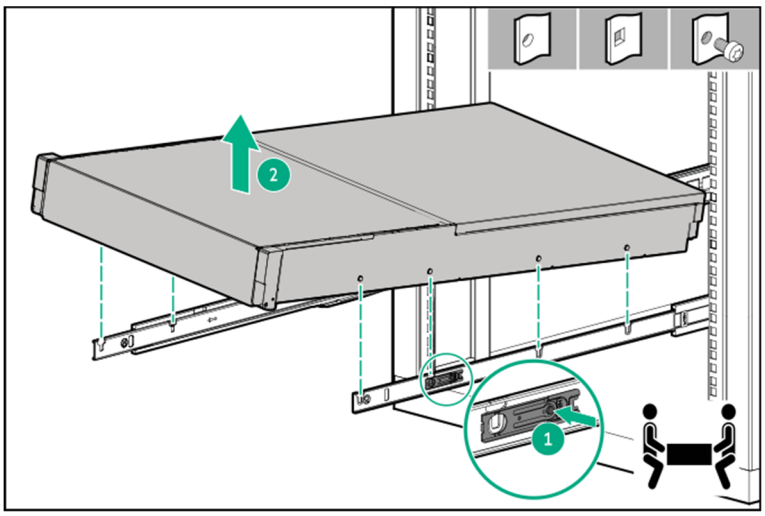
重要

レバーやレールで指を挟まないよう十分に注意してください。

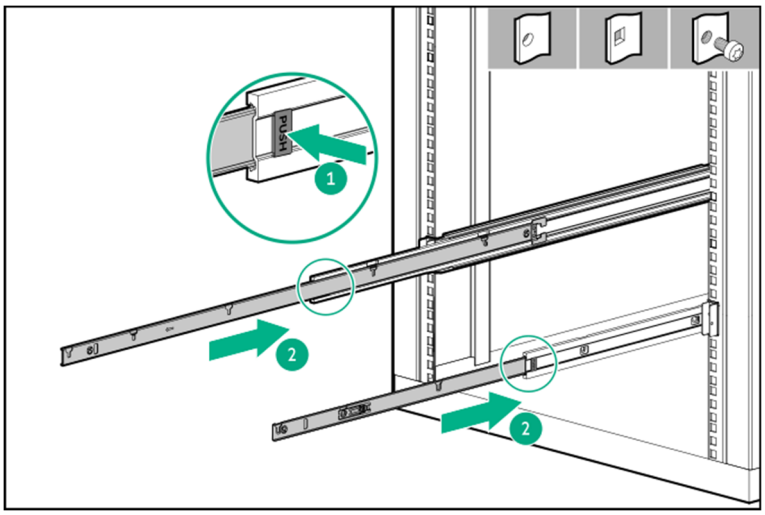
重要

複数名で本製品の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
本製品を引き出した状態で、本製品の上部に荷重をかけないでください。落下するおそれがあり、危険です。

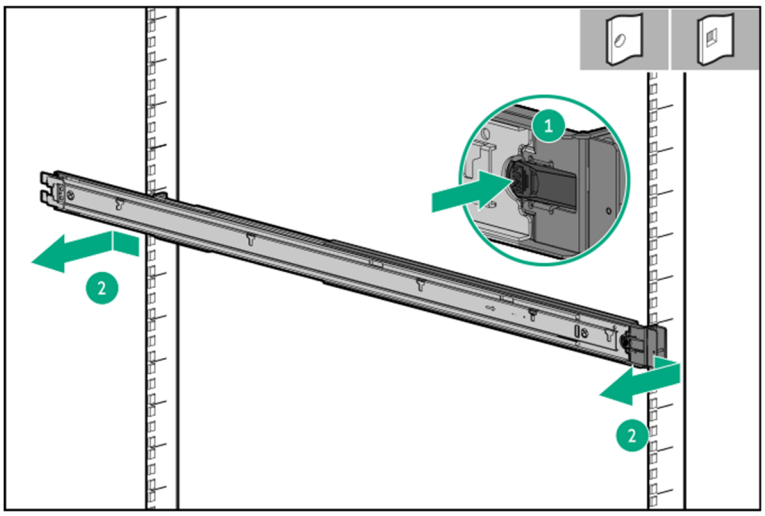
5. 本製品を 3 人以上でしっかり持ってスライドレール両サイドのロック部分を押してロックを解除して本製品を取り外します。



6. スライドレール両サイドのボタンを押してロック解除してレールを押し込みます。



7. スライドレールを固定しているボタンを押してロックを解除してスライドレールをラックから取り外します。



2.2 接　続

本製品に周辺装置を接続します。

本製品の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。

⚠警告

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

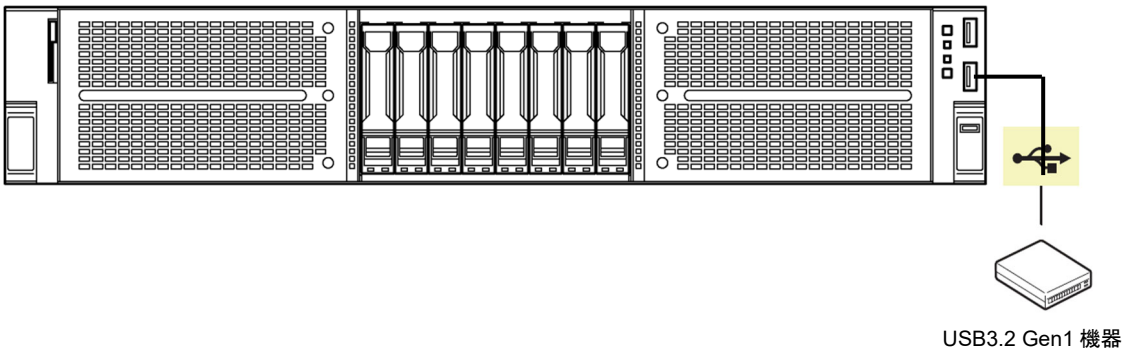
- **ぬれた手で電源プラグを持たない**
- **アース線をガス管につながない**

⚠注意

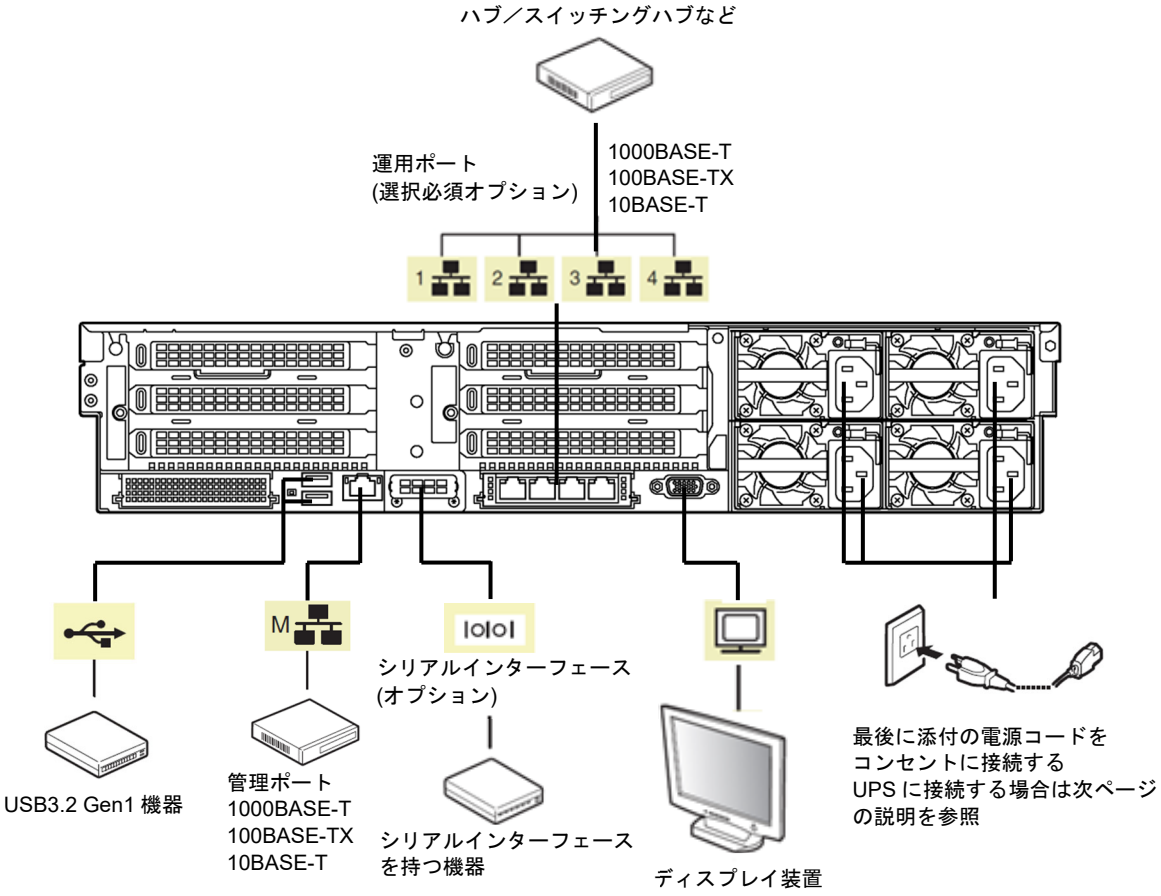
本製品を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが、物的損害を負うおそれがあります。詳細は、「安全にご利用いただくために」を参照してください。

- **指定以外のコンセントに差し込まない**
- **たこ足配線にしない**
- **中途半端に差し込まない**
- **指定以外の電源コードを使わない**
- **プラグを差し込んだままインターフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない**
- **指定以外のインターフェースケーブルを使用しない**

前面



背面



チェック　回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。

ヒント　シリアルポートへ専用回線を直接接続することはできません。

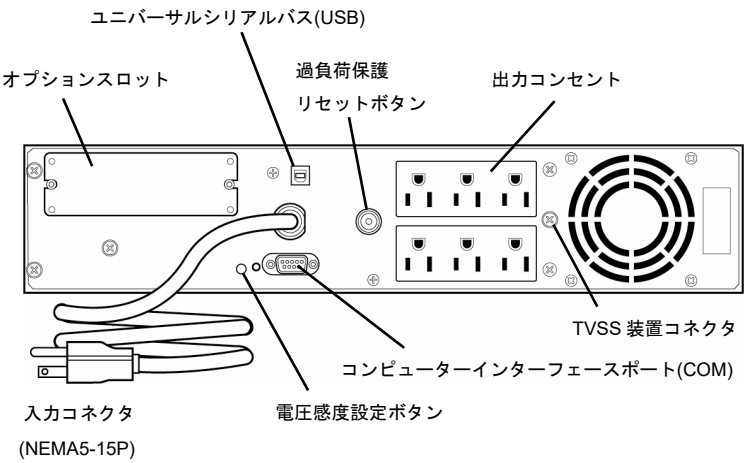
接続にあたっては、以下について注意してください。

- プラグアンドプレイに対応していない機器は、電源を OFF にしてから接続してください。
- 弊社以外(サードパーティー)の周辺機器、およびインターフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店で、それらの機器が本製品で使用できることをあらかじめ確認してください。
- 電源コードやインターフェースケーブルは、ケーブルタイで固定してください。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

2.2.1 無停電電源装置(UPS)への接続について

本製品を無停電電源装置(UPS)に接続するときは、UPS の背面にある出力コンセントに電源コードを接続します。詳細は UPS に添付の説明書を参照してください。

＜例＞



本製品の電源と UPS からの電源供給を連動(リンク)させるときは、本製品のシステムユーティリティから設定を変更してください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Server Availability > Automatic Power-On]で設定することができます。UPS を利用した自動運転を行う場合は、[Always Power On]を選択してください。詳細は、本書の「3 章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。

UPS を RS-232C 経由で接続する場合は、システムユーティリティより、コンソールリダイレクション機能とシリアルポート経由の iLO6 CLI 機能を無効にしてください。

[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS > BIOS Serial Console Port]を[Disabled]にしてください。

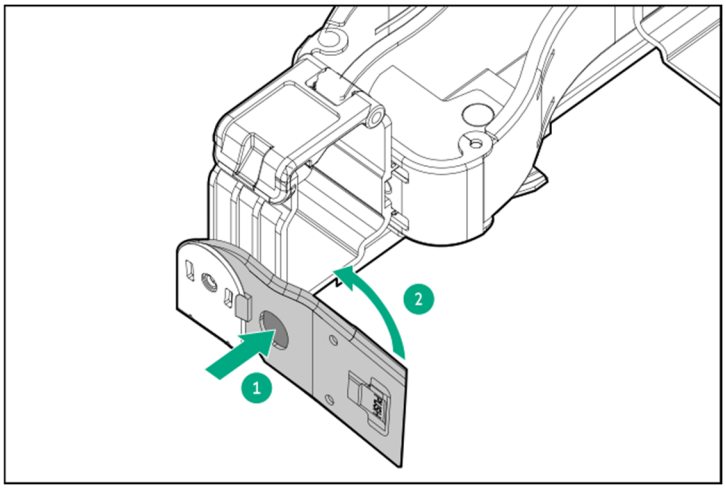
[System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options > Serial CLI Status]を[Disabled]にしてください。

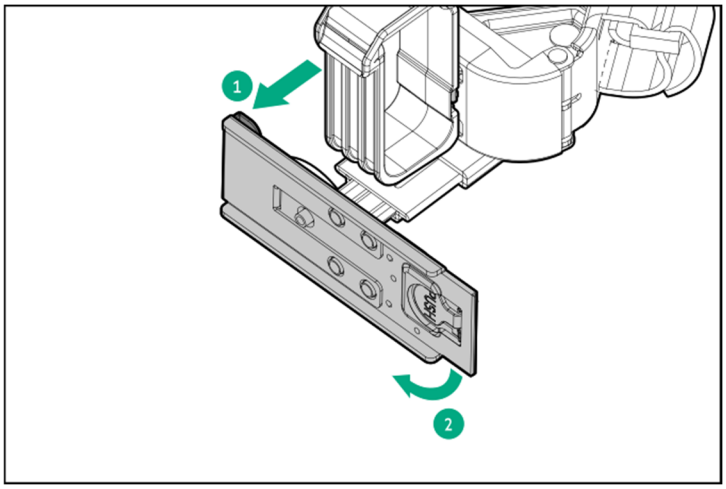
2.2.2 ケーブルマネジメントアーム　N8143-155 の取り付け

本製品は、装置に接続した多くのケーブル類をまとめるためのケーブルマネジメントアームを取り付けることができます。

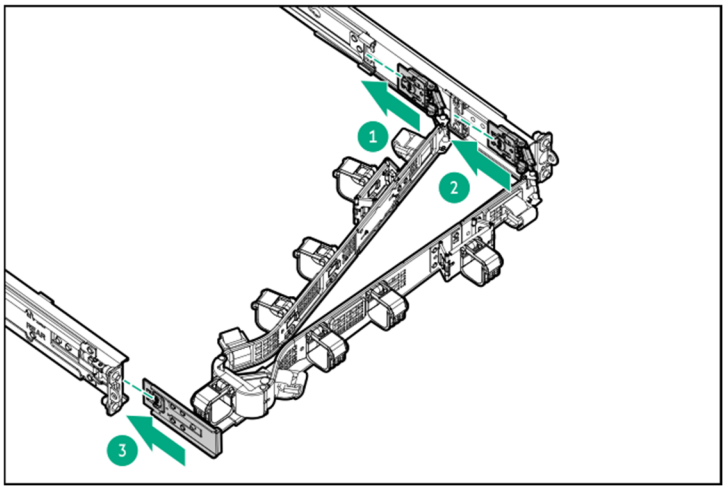
次の手順でケーブルマネジメントアームを取り付けます。

1. 装置背面の右側または左側からケーブルを引き出すことに、ケーブルマネジメントアームの固定用ブラケットを 180° 回転させることで対応できます。

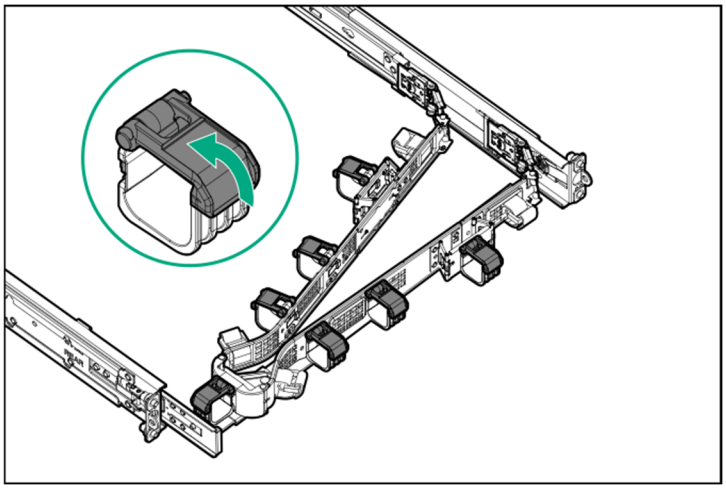




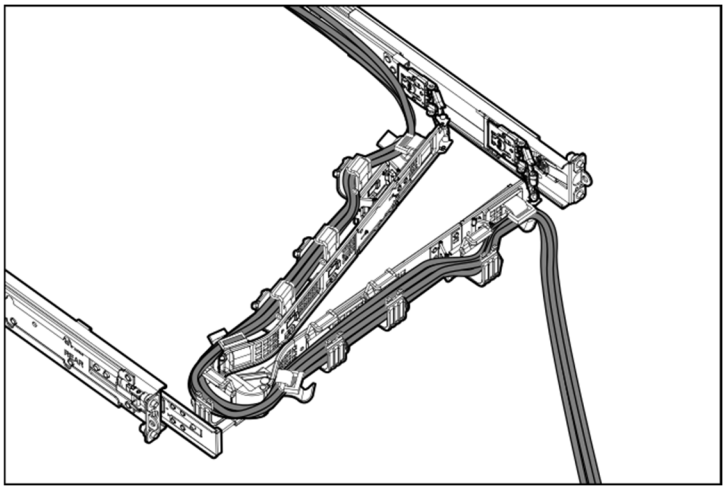
2. ケーブルマネジメントアームの固定部分 3 か所をスライドレールの左右に挿し込みます。



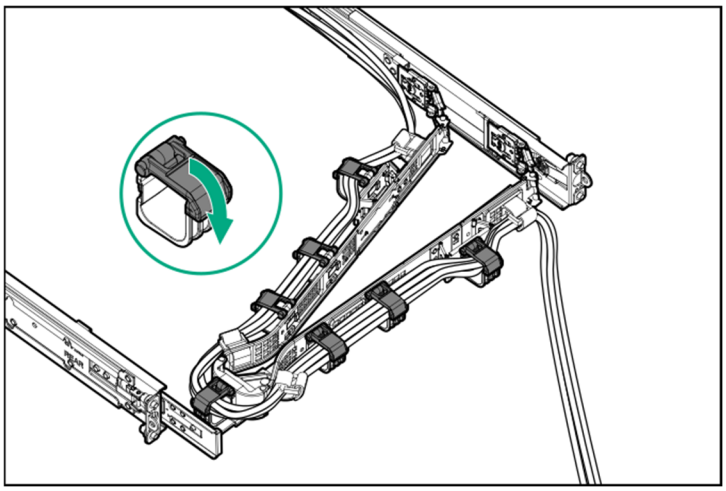
3. ケーブルクランプを開きます。



4. ケーブルクランプにケーブル類を通します。

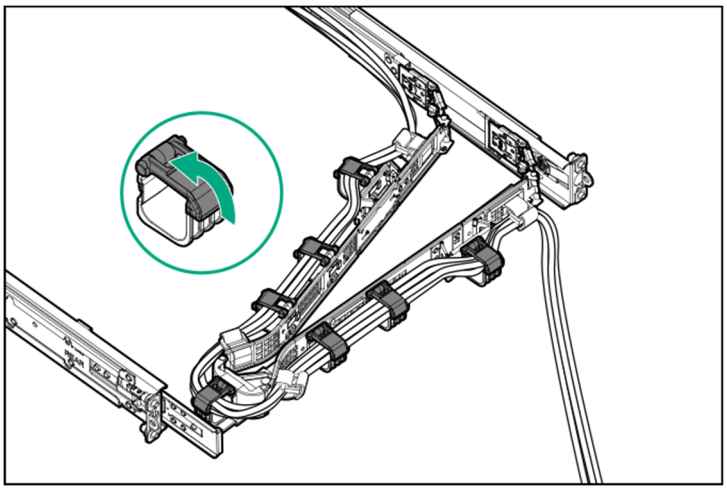


5. ケーブルクランプを閉じます。

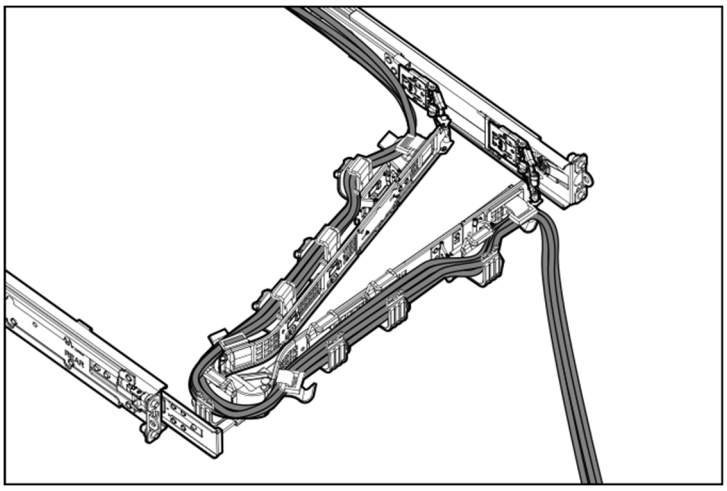


2.2.3 ケーブルマネジメントアームの取り外し

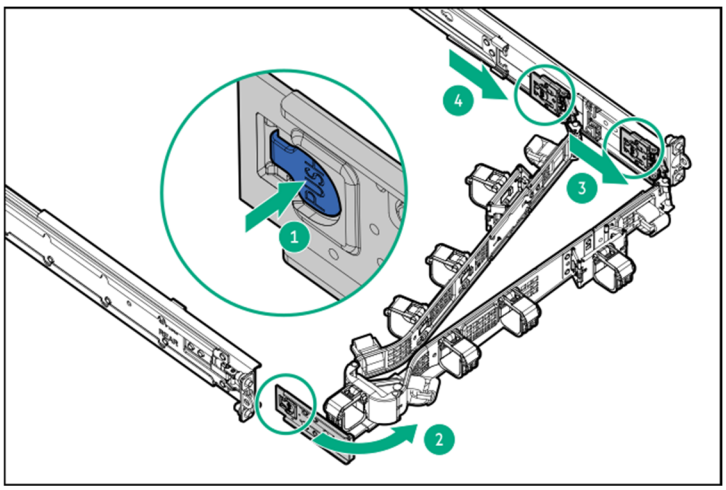
1. ケーブルクランプを開きます。



2. ケーブル類をケーブルクランプから取り出します。



3. ケーブルマネジメントアームの固定部分のロック解除ボタンを押してロックを解除してスライドレールから引き抜きます。



NEC Express5800 シリーズ
Express5800/R125k-2M

3 セットアップ

本製品のセットアップについて説明します。

1. **電源のON**
   本製品の電源をONにする手順です。

2. **システムユーティリティの説明**
   システムの設定方法について説明しています。

3. **iLO6**
   本製品に搭載している**iLO6**について説明しています。

4. **EXPRESSBUILDERとStarter Pack**
   EXPRESSBUILDERとStarter Packについて説明しています。

5. **ソフトウェアのインストール**
   OS、ソフトウェアのインストールについて説明しています。

6. **電源のOFF**
   本製品の電源をOFFにする手順です。

1. 電源の ON

本製品の電源は、前面の POWER スイッチを押すと ON の状態になります。
次の順序で電源を ON にします。

1. ディスプレイと周辺機器の電源を ON にします。

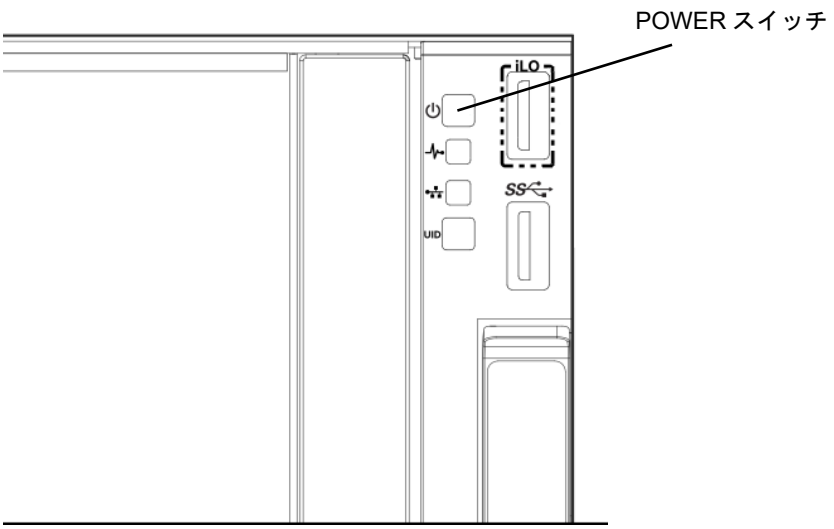
チェック　無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置と電源コードを接続しているときは、電源制御装置の電源が ON になっていることを確認してください。

2. フロントベゼルを取り外します。

3. STATUS ランプが緑色で点滅（毎秒 1 回）しているときは、消灯するまで待ちます。

4. 前面の POWER スイッチを押します。
   POWER ランプが緑色に点滅（毎秒 1 回）し、しばらくするとディスプレイに「NEC」が表示されます。

重要　**POST 中に USB デバイスを接続したり、外したりしないでください。**



「NEC」ロゴを表示している間、自己診断機能(POST)が動作してハードウェアを診断します。詳細は、本書の「3 章(1.1 POST のチェック)」を参照してください。

1.1 POST のチェック

Power On Self-Test (POST)は、本製品に標準装備されている自己診断機能です。POST は、本製品の電源を ON にすると自動的に実行し、マザーボード、メモリ、プロセッサー(CPU)などをチェックします。また、POST の実行中は、各種ユーティリティの起動メッセージなども表示します。

通常は、POST の内容を確認する必要はありません。次のようなとき、POST で表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな？」と思ったとき
- ディスプレイに何らかのエラーメッセージが表示されたとき

重要

お使いのサーバーセキュリティと機能性を向上させるためにも、最新バージョンのシステム ROM をご利用いただくことをお勧めします。

1.1.1 POST の流れ

次に、POST のチェックについて、順を追って説明します。

1. 本製品の電源を ON にすると、POST が始まり、ディスプレイに初期化メッセージが表示されます。これはメモリや PCI デバイスなどの初期化を知らせるメッセージです。

チェック

- POST 時間は、システムに搭載するメモリの実装状況や PCI デバイスの構成、ハードウェアの初期化タイミングにより POST が完了するまでの時間がかかることがあります。
- POST ASR(Automatic Server Restart)機能により、一定時間(デフォルト 10 分)以上 POST が完了しない場合にシステムの再起動が行われることがあります。
- 初期化メッセージが表示される間、何度か画面が切り替わる場合があります。動作に問題ありません。
- オプション VGA コントローラーが接続された場合や、システムユーティリティの設定によって、ロゴや初期化メッセージが表示されない場合があります。
- 初期化メッセージは、シリアルポートのコンソールリダイレクション画面にも表示されます。

2. システムユーティリティで[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security]メニューの[Set Power On Password]にパスワードを設定すると、POST 中にパスワードを入力する画面が表示されます。パスワード入力を連続して 3 回誤ると POST を停止します(これより先の操作を行えません)。
この場合、いったん本製品の電源を OFF にして、再び電源を ON にしてください。

重要

OS をインストールするまではパスワードを設定しないでください。

3. しばらくすると、次のようなメッセージが画面に表示されます。（※環境によってメッセージが変わります）

メッセージに従ってファンクションキーを押すと、POST 完了後に、次のような機能が起動します。

<F9>キー：　システムユーティリティを起動します。本書の「3 章(2. システムユーティリティの説明)」を参照してください。
<F10>キー：　EXPRESSBUILDER を起動します。本書の「3 章(4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack)」を参照してください。
<F11>キー：　ブート メニューを起動します。
<F12>キー：　ネットワークから起動します。

搭載されるオプションボードによっては、要求されるキー入力の内容が異なりますので、メッセージに従って操作してください。

4. POST が終了すると OS を起動します。

ヒント

- 起動可能なデバイスが接続されていない場合、POST を終了すると次のようなメッセージが表示されます。
  - **No bootable devices were detected.**
  - **Please attach a UEFI bootable device.**
  - **System will automatically retry the UEFI Boot Order in x seconds.**

1.1.2 POST のエラーメッセージ

POST 中にエラーが検出された場合、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの意味、その原因、および対処方法については、「メンテナンスガイド（共通編）」の「2 章(1. IML エラーメッセージ)」を参照してください。

チェック

保守サービス会社に連絡するとき、エラーメッセージを伝えてください。保守において、有用な情報になります。

2. システムユーティリティの説明

システムユーティリティについて説明します。内容をよく理解して、正しく設定してください。

2.1 概　要

システムユーティリティは、本製品の設定をするためのユーティリティです。このユーティリティは、本製品のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、起動用のメディアがなくても実行できます。

あらかじめ最適な状態に設定して出荷していますので、ほとんどの場合において設定を変更する必要性はありません。**本書の「3 章(2.4 設定が必要なケース)」に記載のケースに該当するときのみ使用してください。**

システムユーティリティを使用すると、次のような広範な設定が可能になります。

- システムデバイスと取り付けられているオプションの構成
- システム機能の有効化および無効化
- システム情報の表示
- 1st ブートコントローラーの選択
- メモリオプションの構成
- 言語の選択
- 内蔵 UEFI シェルや EXPRESSBUILDER のようなプリブート環境の起動

システムユーティリティの詳細について、「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ(R125k-2M))」を参照してください。

万一の障害やシステム ROM のアップデートに備え、あらかじめシステム情報のバックアップを取ってください。

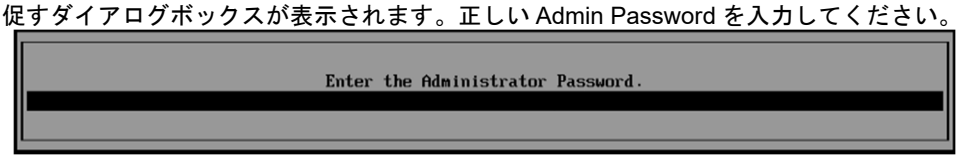
2.2 起　動

本書の「3 章(1.1.1 POST の流れ)」に従って POST を進めます。

しばらくすると、次のようなメッセージが画面下に表示されます(※環境によってメッセージが変わります)。

ここで<F9>キーを押すと、POST 完了後にシステムユーティリティが起動します。

なお、Admin Password が設定されている場合、システムユーティリティが起動する前にパスワード入力を促すダイアログボックスが表示されます。正しい Admin Password を入力してください。



パスワードの入力は、3 回まで行えます。**3 回とも誤った場合、パスワードの入力ができなくなります。**

再度、パスワードを入力するには、本製品を再起動してください。

システムユーティリティで変更を保存して終了する場合、<F12>キー「F12: Save and Exit」を押してください。

変更を破棄して終了する場合、<ESC>キー「Exit」を押してください。

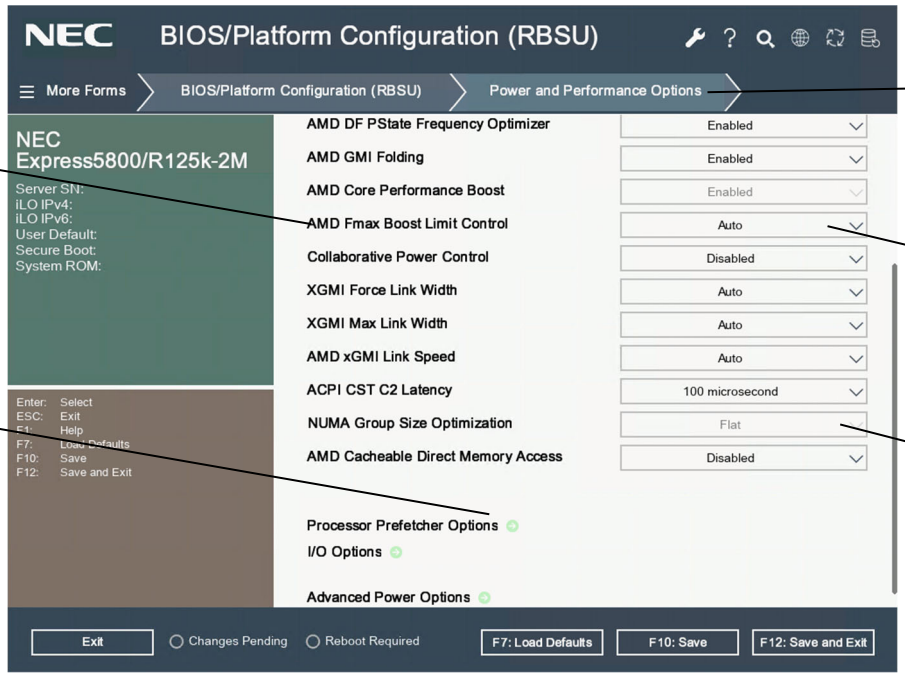
ヒント

- 設定をデフォルト値に戻すときは、<F7>キー「F7 : Load Defaults」を押してください。
- デフォルト値は、出荷時の設定と異なるときがあります。
- 「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューはデフォルト値に戻りません。

システムユーティリティの表示言語のデフォルトは英語になります。

2.3 キー操作と画面の説明

システムユーティリティの操作方法について説明します。システムユーティリティは、キーボードおよびマウスを使って操作します。



□ 各種アイコン

- マウス速度を調整します。
- オプションのヘルプテキストおよび、グレーアウトされている場合は考えられる理由を表示します。
- RBSU配下のオプションを検索する際に使用します。
- 表示言語を選択できます。(英語/日本語/中国語)
- 選択中のオプション設定変更により、影響を受けるオプションのリストを表示します。
- 現在保留中の変更を全て表示します。

□ カーソルキー(<↑>、<↓>、<←>、<→>)

項目を選択します。現在選択されている項目は反転表示になります。

□ <−>キー／<+>キー

選択している項目の値(パラメーター)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がついているもの)を選択しているとき、このキーは無効です。

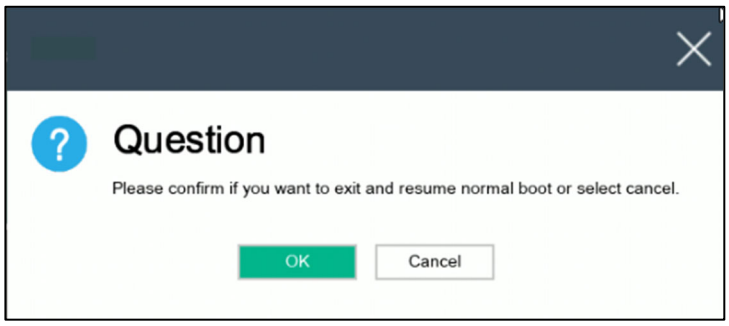
□ <Enter>キー

選択したパラメーターを決定するときに押します。

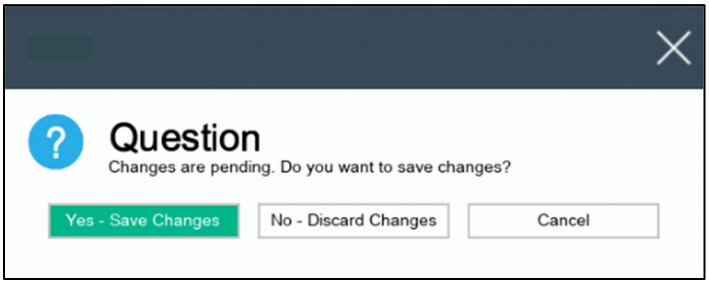
□ 〈Esc〉キー

ポップアップ画面をキャンセルします。サブメニューでは 1 つ前の画面に戻ります。

トップメニューでは以下の画面が表示されます。[OK]を選択すると、システムユーティリティを終了します。

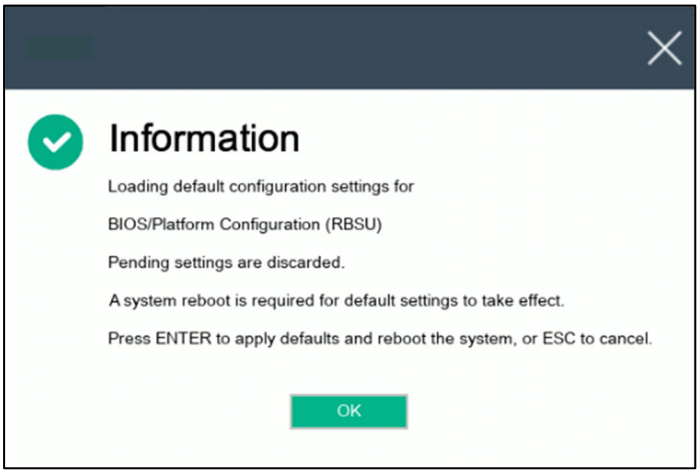


設定変更している場合、以下の画面が表示され[No-Discard Changes]を選択すると、変更した項目のパラメーターを元の設定に戻します。



□ 〈F7〉キー

以下の画面が表示されます。[OK]を選択すると、システムユーティリティのパラメーターをデフォルトの設定に戻します。「System Default Options」メニュー内の「Restore Default System Settings」と同様の動作をします。詳細については「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ(R125k-2M))」を参照してください。

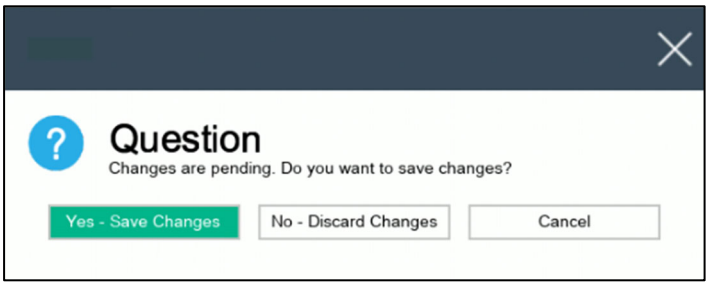


チェック

「Network Options」メニューの「iSCSI Configuration」メニューの値はデフォルト値に戻りません。

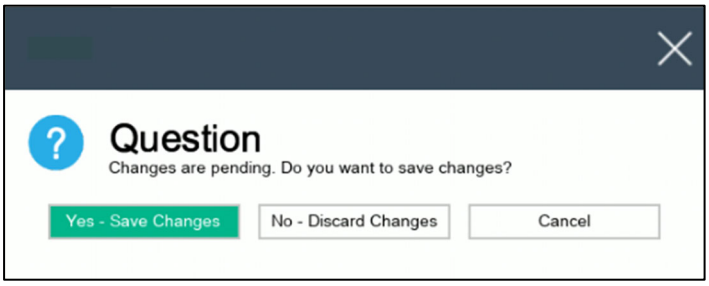
□ 〈F10〉キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存します。

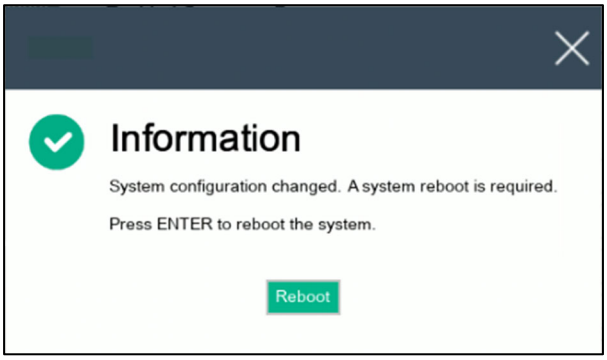


□ 〈F12〉キー

以下の画面が表示されます。[Yes]を選択すると、設定したパラメーターを保存し引き続き再起動を促すメッセージが表示されます。



[Reboot]を選択すると、本製品は再起動します。

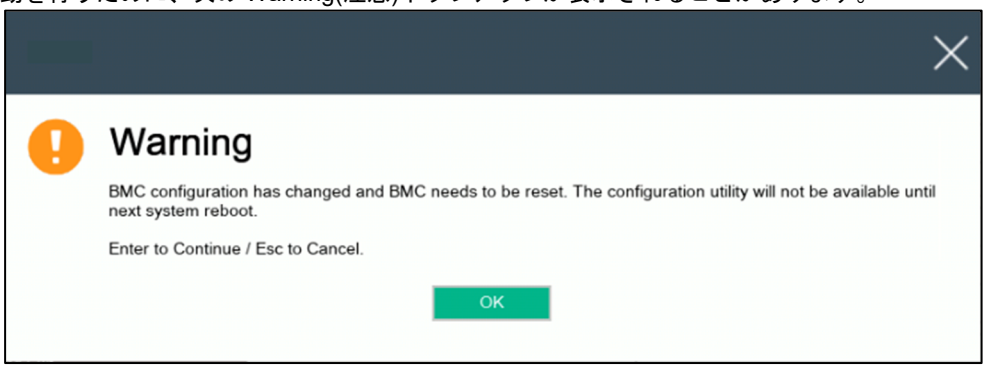


□ システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」でのiLOの再起動に対する操作

システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」での設定変更後の保存において、iLO の再起動が必要となる場合があります。この場合は、以下の手順を実施してください。

※この手順を守らない場合、直後のシステム再起動処理(Reboot)でストールが発生、あるいは装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。

1. システムユーティリティの「BMC Configuration Utility」において設定の変更を行うと、iLO の再起動を行うために、次の Warning(注意)ポップアップが表示されることがあります。



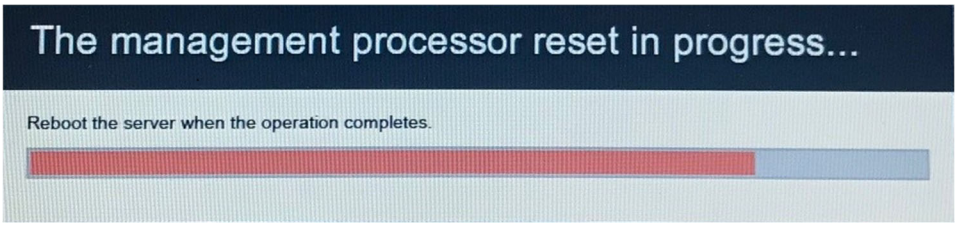
英語表示の場合

日本語表示の場合

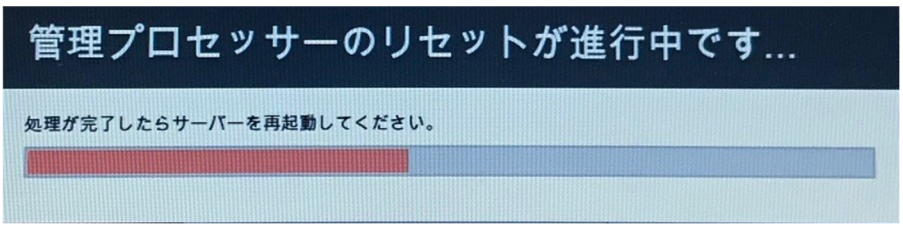
2. 「OK」を押して進めます。
3. 次のプログレスバーが本体装置に直接接続されたディスプレイ装置に表示され(*)、iLO の再起動が行われます。このプログレスバーが表示されている状態では、何も操作せずにお待ちください。
(*) iLO 6 の統合リモートコンソール(IRC)では表示されません。

重要

iLO6 統合リモートコンソールをご利用の場合、iLO6 にログインできるようになるまで、何も操作せずにお待ちください。ログイン後、以下の手順 4 から実施してください。

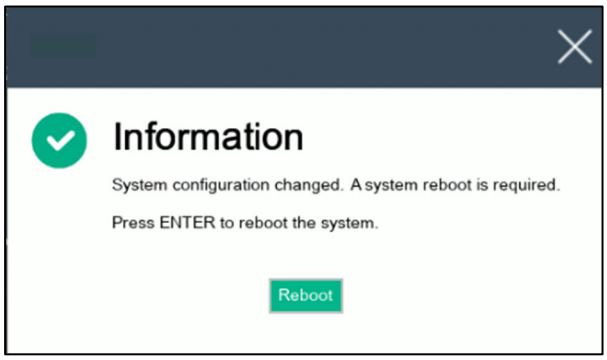


英語表示の場合



日本語表示の場合

4. iLO の再起動が完了後、以下のポップアップが表示されますので、ステータスランプが緑色で点灯していることを確認のうえ「Reboot」または「再起動」を押してシステムの再起動を実施してください。



英語表示の場合

日本語表示の場合

重要

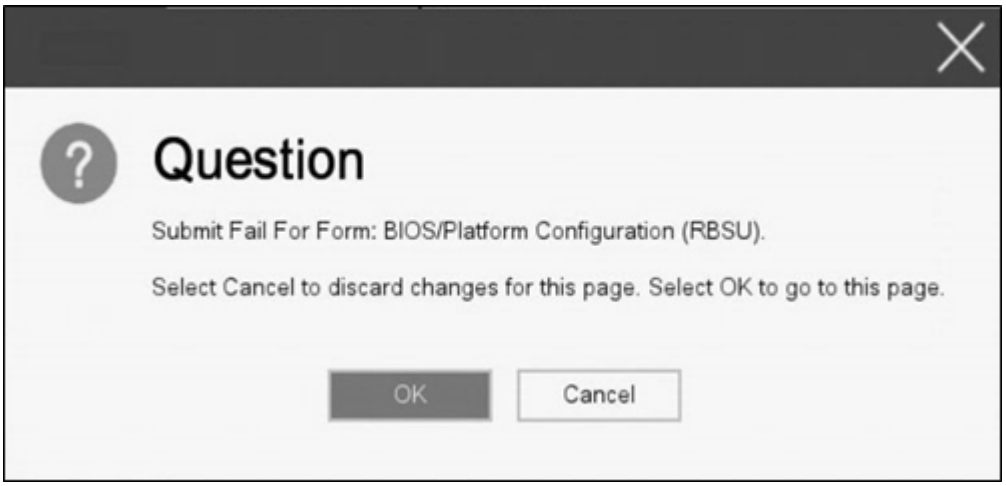
iLO の再起動の完了を待たずに先に進めた場合、直後のシステム再起動処理(Reboot) が正常に動作しないこと(装置の電源オフなど)や、装置に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報を消失することがあります。
なお、iLO の稼働状態は、本製品の本体前面にあるステータスランプから確認いただくことが可能です。
ステータスランプが緑色で点滅（毎秒 1 回)している場合は iLO が再起動中であることを示します。ステータスランプが緑色で点灯している場合は iLO の再起動が完了し正常動作していることを示します。

□ Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップ表示に対する操作

システムユーティリティにおいて設定の変更中に、次の Submit Fail For Form の Question(質問)ポップアップが表示された場合は、「キャンセル」を選択して変更を破棄してください。さらに、サーバーの再起動を行ってシステムユーティリティに入りなおしてから設定の変更を再度行ってください。

重要

もし「OK」を押してそのまま設定変更を進めると、製品に記録されている Serial Number、Product ID などの設定情報が消失することがあります。



英語表示の場合

日本語表示の場合

2.4 設定が必要なケース

次のようなケースに該当するとき、システムユーティリティを操作して出荷時の設定からパラメーターを変更してください。それ以外のときは、出荷時の設定で運用してください。システムユーティリティのパラメーター一覧、および出荷時の設定については、**「メンテナンスガイド（共通編）」の「1 章(1. システムユーティリティ(R125k-2M))」に記載**しています。

(1/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザーデフォルトに保存する設定	常に設定する項目	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Service Options > IPMI Interrupt Support]を[Disabled]に設定してください。	[Workload Profile]項目が表示されるRBSU画面で<Ctrl>キーと<A>キーを同時に押すとService Optionsメニューが表示されます。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Workload Profile]を[Custom]に設定してください。	出荷時「Custom」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Minimum Processor Idle Power Core C-State]を[No C-states]に設定してください。	出荷時「No C-states」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Data Fabric C-State Enable]を[Disabled]に設定してください。	出荷時「Disabled」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > PCIE Idle Power Setting]を[Optimize for Latency]に設定してください。	出荷時「Optimize for Latency」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR]を[POST ASR On]に設定してください。	出荷時「POST ASR On」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability > POST ASR Timer]を[10 Minute Timer]に設定してください。	出荷時「10 Minute Timer」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Processor Options > Processor x2APIC Support]を[Force Enabled]に設定してください。	出荷時「Force Enabled」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Boot Options > Boot Order Policy]を[Reset After Failed Boot Attempt]に設定してください。	出荷時「Reset After Failed Boot Attempt」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Fan Failure Policy]を[Allow Operation with Critical Fan Failures]に設定してください。	出荷時「Allow Operation with Critical Fan Failures」に設定されています。
		[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > Advanced Security Options > Platform Certificate Support]を[Disabled]に設定してください。	出荷時「Disabled」に設定されています。

Service Options メニューの設定は、IPMI Interrupt Support 以外の項目は変更をしないでください。

(2/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
ユーザーデフォルトに保存する設定	ご使用になるOSに合わせて[Time Format]を設定する	・WindowsまたはLinuxを使用する場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Format]を[Coordinated Universal Time(UTC)]に設定してください。	次のインストレーションガイドのセットアップ前の確認事項に従い設定してください。 ・Windowsを使用する場合 Windows 編:〔1章 Windowsのインストール〕 ・Linuxを使用する場合 Linux編: 〔1章 Linuxのインストール〕
		・Windows, Linux その他のOSを使用する場合 ご使用になるOSのインストレーションガイドのセットアップ前の確認事項に従い設定してください。	
	ESMPRO/ServerAgentServiceを使用する場合	「System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Advanced Options > Fan and Thermal Options > Thermal Shutdown」の設定は「Disabled」に設定してください。	高温時のシャットダウンはESMPRO/Server Agent Service により実行されます。
基本設定	日付・時刻を変更する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Date]で日付を設定してください。 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time] - [Time]で時刻を設定してください。	
	[Time Format]が[UTC]の場合、[Time Zone]を設定する	お使いの地域が日本の場合 [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Date and Time]-[Time Zone]を[UTC+09:00]に設定してください。	
オプションボード	取り付けたオプションボードから起動する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration(RBSU) > PCIe Device Configuration > SlotXX] – [PCIe Option ROM]を[Enabled]に設定してください。	xxは、取り付けたオプションボードのPCIスロット番号

(3/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
起動関連	デバイスの起動順序を変える	[System Configuration > BIOS… (RBSU) > Boot Options > UEFI Boot Settings] - [UEFI boot Order]で起動順序を変更してください。	設定した起動順序によらず、CD/DVDなどから一時的にブートするときは、<F11>キーを押下し、ブートメニューを利用して起動します。
	コンソールリダイレクションを使う	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS]で設定してください。	コンソールリダイレクション接続時、端末画面の表示が文字化けする場合は、ご使用端末のフォント設定を、適切な設定に変更してください。
	Wake on LAN(WOL)を使う	以下(a)と(b)の有効/無効を設定してください。 (a) [System Configuration > (ネットワークデバイス) > MBA Configuration Menu またはNIC Configuration] ー [Pre-boot Wake On LAN または Wake On LAN] (b) [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] ー [Wake-On LAN] OSシャットダウンからのWOLを実施する場合、 (a)の設定に加え、以下の設定を行ってください。 **Windows OSの場合：** [デバイスマネージャー > ネットワークアダプター配下のWOLに使用するデバイス > 詳細設定]から 以下のオプションを[有効]に設定してください。 - [PME をオンにする] - [Wake on Magic Packet] WOLを無効にする場合は[無効]に設定してください。 **Linux OSの場合：** 端末上で以下を実行してください。以下のコマンドを実行し、WOLを設定するdevice名を確認してください。 “/sbin/ifconfig” 以下のコマンドでWOLの有効/無効を切り替えてください。 有効：”ethtool -s device名 wol g” 無効：”ethtool -s device名 wol d” WOLの設定は以下のコマンドで確認できます。 “ethtool device名” 出力された情報より、”Wake-on: g”の場合は有効、”Wake-on: d”の場合は無効となります。	オプションのネットワークカードのWOLサポートについては、オプションボードのユーザーズガイドを参照してください。

(4/4)

カテゴリー	ケース	設定内容	備考
セキュリティ	パスワードによってSETUPの操作を制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Set Admin Password]でパスワードを設定してください。	パスワードを設定すると、次回SETUP起動時にパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
	パスワードによってブートを制限する	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security] - [Set Power On Password] でパスワードを設定してください。	パスワードを設定すると、次回のシステム起動時からパスワード入力を促すメッセージが表示されます。
UPS電源連動*1	UPSから電源を供給されたとき、常に電源をONにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Always Power On]に設定してください。	UPSをシリアルポートに接続する場合は、以下の設定を無効[Disabled]にしてください。 1. [System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Serial Port Options > BIOS Serial Console and EMS] - [BIOS Serial Console Port]を[Disabled]に設定してください。 2. [System Configuration > BMC Configuration Utility > Setting Options] - [Serial CLI Status]を[Disabled]に設定してください。
	POWERスイッチを使って電源をOFFしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Restore Last Power Stats]に設定してください。	
	UPSから電源が供給されても。電源をOFFのままにする	[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > System Options > Server Availability] - [Automatic Power-On]を[Always Power Off]に設定してください。	

*1　N8181-160A(電源ユニット[800W/Platinum])を冗長構成で搭載している場合、以下の設定を変更してください。
[System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > Advanced Power Options] - [Redundant Power Supply Mode]を[High Efficiency Mode (Auto)]に設定してください。

※ High Efficiency Mode (Odd Supply Standby)、または、High Efficiency Mode (Even Supply Standby)に設定されているお客様については、上記の変更は不要です。

3. iLO6

3.1 概　要

システム管理用 LSI である iLO6 を使ってさまざまな機能を実現しています。

詳細な iLO6 の機能については、「iLO6 ユーザーズガイド」を参照してください。

iLO6 は、次のような制御ができます。

iLOの主な機能	説明
サーバーの状態監視	iLOはサーバー内部の温度を監視して冷却ファンを制御し、適切なサーバーの冷却を行います。さらにインストールされたファームウェアとソフトウェアのバージョン、本製品に搭載された冷却ファン、メモリ、ネットワーク、プロセッサー、電源ユニット、ストレージ、デバイスなどのステータスも監視します。
Agentless management	ホストOSではなくiLOファームウェア内でサービスが動作し、ホストOS上のメモリやプロセッサーのリソースを使わずに管理できます。すべての重要な内部サブシステムの監視に加えて、iLOは、ホストOSがインストールされていない場合でも、ESMPRO/ServerManagerのような管理ソフトウェアに直接SNMP通報を送信できます。
インテグレーテッドマネジメントログ（IML）	サーバーで発生したイベントを表示し、SNMP通報、Emailアラート、およびリモートSyslogでの通知を設定することができます。
Active Health System ログ（AHSログ）	Active Health System ログをダウンロードします。サポートを要する場合は、AHSログファイルをNECに送付、または保守員が採取することがあります。
統合リモートコンソール（IRC）	サーバーとのネットワーク接続があれば、リモートコンソールにより、世界中どこからでも高速、安全にサーバーにアクセスして表示または管理できます。
仮想メディア	リモートから高性能な仮想メディアデバイスをサーバーにマウントできます。
仮想電源制御	リモートから安全に管理対象サーバーの電源状態を制御できます。
デプロイメントとプロビジョニング	デプロイメントとプロビジョニングの自動化を含む多数のタスク用のGUI、CLIから、電源制御や仮想メディアを使用できます。
消費電力と電力設定	サーバーの消費電力を監視し、サポートされているサーバーの消費電力上限を設定します。
ユーザーアカウント	ローカルまたはディレクトリサービスのユーザーアカウントを使用して、iLOにログインできます。
Kerberosサポート	Kerberos認証を設定できます。ログイン画面に[Zeroサインイン]ボタンが追加されます。

重要

万一の障害や iLO ファームウェアのアップデートに備え、あらかじめ iLO6 の設定情報のバックアップを取ってください。詳細手順につきましては「iLO6 ユーザーズガイド」を参照してください。

3.2 ライセンス機能比較

別売りのライセンスを適用することで以下のような機能を使うことが可能となります。

項目	オンボード機能	リモートマネージメント拡張ライセンス (Advanced) N8115-33
ディレクトリサービス認証（Active Directory、LDAP）	×	○
Two-Factor 認証（Kerberos サポート）	×	○
統合リモートコンソール経由での仮想メディア	Pre-OS only	○
スクリプト方式仮想メディア	×	○
統合リモートコンソール（IRC）	Pre-OS only	○
最大 6 人のサーバー管理者により IRC 経由でのグローバルチームコラボレーション	×	○
IRC 経由でのビデオの録画および再生	×	○
仮想シリアルポートの録画および再生	×	○
SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソール	×	○
Email アラート	×	○
リモート Syslog	×	○
アドバンスド電源管理（電力グラフ、動的消費電力上限設定）*	×	○
リモートシリアルコンソール（仮想シリアルポート）	○	○
Server Health Summary	○	○
iLO 再起動	○	○
Redfish™API	○	○
Agentless Management	○	○
サーバーの状態監視	○	○
Web ベースの GUI	○	○
仮想電源制御	○	○
SSH/SMASH CLI（シリアルコンソールリダイレクションを含む）	○	○
IPMI/DCMI（シリアルコンソールリダイレクトを含む）	○	○
Intelligent System Tuning	×	○
アップデートサービス-ダウングレードポリシー設定	×	○
パフォーマンス監視	×	○
ファームウェア検証	×	○
One-button セキュア消去	×	○

*　本体装置によっては、サポートされていないことがあります。

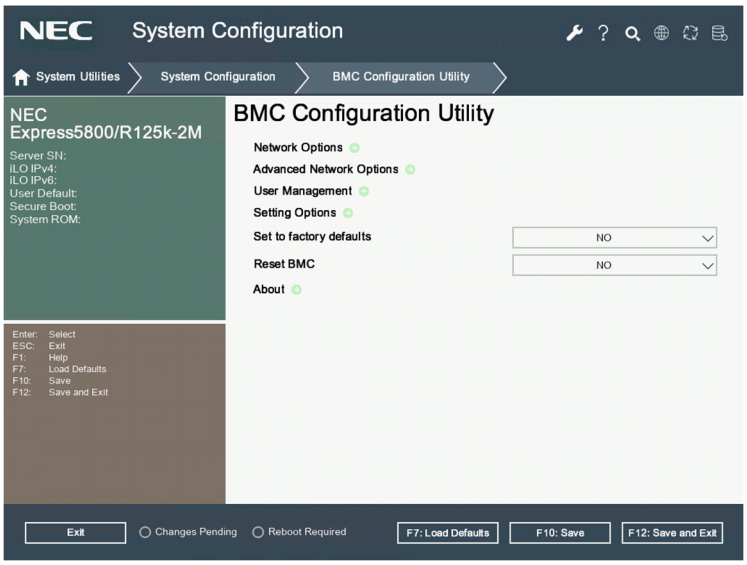
3.3 iLO6 のネットワーク設定

以下は、Web ブラウザーから iLO6 を使うための設定例です。

1. 本書の「3 章(1.1.1 POST の流れ)」に従って POST を進めます。しばらくすると、次のメッセージが画面下に表示されます。

2. メッセージ表示中に<F9>キーを押して、System Utilities を起動させます。

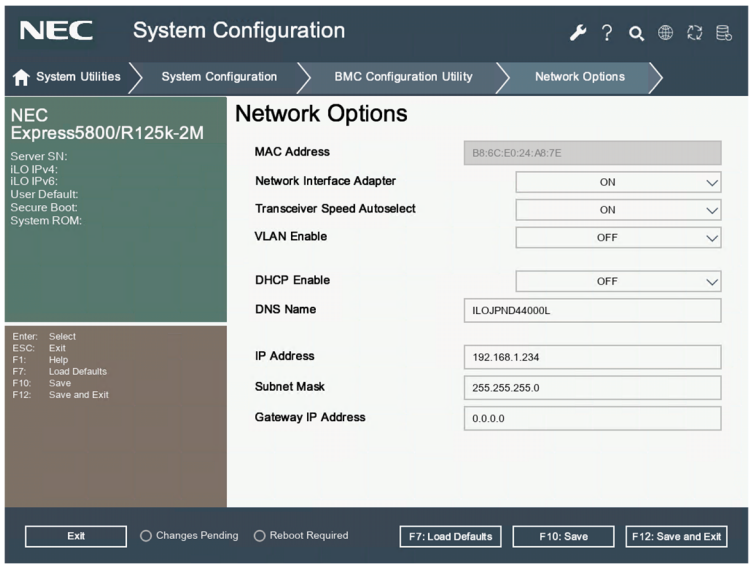
3. System Utilities のメニューから[System Configuration] → [BMC Configuration Utility]を選択します。



[BMC Configuration Utility]選択時の表示例

4. 次に[Network Options]を選択した画面で、DHCP を使う(DHCP Enable の項目を[ON]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下の項目を設定します。

[Network Interface Adapter]を[Shared Network Port - LOM]に設定時、iLO6 のネットワークの接続が一時的に途切れる場合があります。その場合、しばらく待ってから再接続してください。



[Network Options]選択時の表示例

5. 次の画面で、DHCP を使う(DHCP の項目を[Enable]とする)か、または IP Address/Subnet Mask 以下の項目を設定します。
マネージメント専用 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続してネットワークにつなげます。手順 4 の設定に従い、管理 PC の Web ブラウザーから iLO6 へアクセスしてください。
iLO6 には、工場出荷時にデフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が事前に設定されています。デフォルトのユーザー名、パスワード、DNS 名の情報は、iLO 搭載する装置に取り付けられているスライドタグに記載されています。これらの値と手順 4 で設定したネットワーク設定を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククライアントからリモートで iLO にアクセスしてください。

デフォルトの値は次のとおりです。
・ユーザー名：Administrator
・パスワード：無作為に選んだ英数字 8 文字による文字列
・DNS 名：BMCXXXXXXXXXXXX（12 個の X は、サーバーのシリアル番号）
正しくないユーザー名やパスワードを入力したり、ログインに失敗したりすると、iLO はセキュリティー遅延時間を課します。

重要

ネットワークを介して制御できる機器において、その制御用パスワードを初期値のまま運用しますと、悪意のある第三者による不正アクセスを許すリスクが発生します。不正アクセスにより機器が乗っ取られますと、情報漏えいのみならず、可用性や完全性を阻害してシステムに被害を生じさせたり、ボットネットによるサイバー攻撃の足場に悪用されたりする可能性があります。
本製品の初期パスワードは、あくまでも保守運用における初期設定のために設けられています。初期設定時に必ずパスワード変更を行ってください。もし初期パスワードのまま運用して不正アクセスの被害が発生した場合、当社は一切の責任を負うことができません。
なお、パスワード変更を行っても、強度の低いもの（桁数の少ないもの）や容易に考えられるもの（“123456789”，“abcdefg”，“password”，“Administrator” など）では不正アクセスの防止が困難です。強度の強いパスワード（8文字以上で大文字/小文字/数字混在のものを推奨）に変更頂きますようお願い致します。

《パスワード変更の方法》
1. iLO6にログイン後、[Administration]-[User Administration]ページに移動します。
2. Administratorユーザーを選択し、[Edit]をクリックします。
3. Change passwordにチェックを入れ、[New Password]と[Confirm Password]に新しいパスワードを入力します。
4. [Update User]をクリックし、更新します。

設定したパスワードは忘れないようにしてください。
また、BMC Configuration Utility - "Set to factory default" を行った場合は初期パスワードに戻りますので、再度パスワードの設定を行ってください。

4. EXPRESSBUILDER と Starter Pack

EXPRESSBUILDER および Starter Pack を使うと、OS インストール、本製品のメンテナンスなどができます。

4.1 EXPRESSBUILDER/Starter Pack が提供する機能

機能名	説明
EXPRESSBUILDER	
Rapid Setup　(OS再インストール)	本製品へWindowsをインストールする機能です。
メンテナンスの実行	保守用のツール等を個別に起動します。
Starter Pack	
SPPのインストール	Standard Program Package (SPP)を使い、BIOS/FWおよびOSのドライバーを最新化します。Windows のインストール後に、Starter Packを使って更新してください。
アプリケーションのインストール	ESMPROなど各種アプリケーションをインストールします。
マニュアル	アプリケーションなどのマニュアルを格納しています。

4.2 EXPRESSBUILDER の使い方

EXPRESSBUILDER の詳細は、EXPRESSBUILDER のダウンロードサイトに掲載している「メンテナンスガイド補足」を参照してください。
EXPRESSBUILDER のダウンロードサイトは、次の Web サイトから確認できます。
「NEC サポートポータル内検索」より、ご使用の EXPRESSBUILDER のバージョン(例：E8.10-013)を検索してください。
https://www.support.nec.co.jp/

インストールされている EXPRESSBUILDER のバージョンの確認方法は、製品マニュアルの Web サイトに掲載している「OS と Starter Pack の対応表」を参照してください。
https://www.support.nec.co.jp/
「NEC サポートポータル内検索」より、以下の ID で検索してください。
　R125k-2M　：　3170103154

4.3 Starter Pack の使い方

Starter Pack はドライバー、アプリケーションなどが格納されており、OS 上で起動します。
内蔵オプションを取り付けた場合は、Starter Pack を使い OS のドライバーを最新化してください。
Starter Pack は、オプション製品として購入するか、以下のサイトからダウンロードしてください。

https://www.support.nec.co.jp/
(「NEC サポートポータル内検索」より、「S8.10-015」で検索)

Starter Pack の詳細については、「メンテナンスガイド（共通編）1 章」に記載されていますので、該当の項目をご覧ください。

5. ソフトウェアのインストール

引き続き、OS など各ソフトウェアをセットアップします。
次の説明書を参照し、指示に従ってください。

●Windows をインストールするとき：　インストレーションガイド(Windows 編)

●Linux をインストールするとき：　　インストレーションガイド(Linux 編)

6. 電源の OFF

次の順序で電源を OFF にします。本製品の電源コードを UPS に接続しているときは、UPS に添付の説明書を参照するか、UPS を制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

1. OS をシャットダウンします。

2. OS をシャットダウン後に本製品の電源が OFF になります。
   POWER ランプがアンバー色点灯することを確認します。

3. 周辺機器の電源を OFF にします。

アップグレードやメンテナンスの手順でサーバーの電源を切る前に、重要なサーバーデータとプログラムのバックアップを実行してください。

重要

サーバーがスタンバイモードになっていても、システムへの補助電源の供給は続行します。

サーバーの電源を切るには、以下のいずれかの方法を使用します。

- POWER **スイッチ**を押して離す。
  この方法では、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でシャットダウンします。
- POWER **スイッチ**を 4 秒以上押したままにして、強制的にサーバーをスタンバイモードにする。
  この方法では、正しい順序でアプリケーションと OS を終了せずに、サーバーを強制的にスタンバイモードにします。アプリケーションが応答しなくなった場合は、この方法で強制的にシャットダウンすることができます。
- iLO6 経由の仮想 POWER **スイッチ**を使用する。
  この方法では、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でリモートシャットダウンします。

サーバーがスタンバイモード（POWER ランプがアンバー色）になっていることを確認してください。

重要

- **OS 起動後に OS 再起動を行う場合、5 分以上の間隔を空けてください。**
- **OS 再起動間隔を短く運用した事で POST 中に RESTful API Error が発生した場合は、電源 OFF、ON を実施してください。**

NEC Express5800 シリーズ
Express5800/R125k-2M

4 付　録

1. **仕　様**

   本製品の仕様を記載しています。

2. **用語集**

   本書の用語集です。

3. **改版履歴**

   本書の改版履歴です。

1. 仕 様

製品名称				Express5800/R125k-2M
モデル名				8x2.5 型ドライブモデル(U.3 NVMe x2/SAS/SATA)
製品型名				N8100-3044Y
CPU	搭載 CPU（動作周波数, コア数(C) /スレッド(T), (1CPU) TDP(Thermal Design Power)最大放熱量 W, DIMM 周波数)			AMD EPYC 9015 Processor (3.60GHz, 8C/ 16T, TDP 125W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9135 Processor (3.65GHz, 16C/ 32T, TDP 200W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9115 Processor (2.60GHz, 16C/ 32T, TDP 125W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9255 Processor (3.20GHz, 24C/ 48T, TDP 200W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9335 Processor (3.00GHz, 32C/ 64T, TDP 210W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9455 Processor (3.15GHz, 48C/ 96T, TDP 300W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9555 Processor (3.20GHz, 64C/128T, TDP 360W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9655 Processor (2.60GHz, 96C/192T, TDP 400W, Up to DDR5 6400MT/s), AMD EPYC 9745 Processor (2.40GHz,128C/256T, TDP 400W, Up to DDR5 6400MT/s)
	標準搭載数/最大搭載数			0/2
メモリ	搭載容量 標準/最大			標準搭載なし(セレクタブルオプション) / Registered DIMM : 3072GB (24x 128GB)
	搭載メモリ			DDR5-6400 Registered DIMM (32/64/96/128GB)
	最大動作周波数			6400MHz
	誤り検出・訂正			ECC, AMDC
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5 型ドライブ(U.3 NVMe x2/SAS/SATA)
		内蔵最大		2.5 型 HDD: SAS 19.2TB (8 x 2.4TB) 2.5 型 SSD: SATA 61.44TB (8 x 7.68TB) SAS 61.44TB (8 x 7.68TB) NVMe 61.44TB (8 x 7.68TB)
		ホットスワップ		対応
	インターフェース規格と RAID 構成			N8103-248 SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s, NVMe 16Gb/s : RAID 0/1/10 (オプション) N8103-250 SATA 6Gb/s, SAS 12Gb/s, NVMe 16Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) N8103-253 OS ブート専用 SSD ボード. M.2 NVMe : RAID 1 (オプション) N8103-254 OS ブート専用 SSD ボード, M.2 NVMe : RAID 1 (オプション)
	光ディスクドライブ			外付ドライブ接続 (オプション) *1
	FDD			オプション: Flash FDD(1.44MB) *2
拡張スロット	対応スロット			標準構成 1x PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイト、フルレングス/スロット 3) 1x PCI Express 5.0 (x16 レーン, x16 ソケット) (フルハイト、フルレングス/スロット 6) 1x PCI Express 5.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラー / LOM カード専用) 1x PCI Express 5.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザーカードを手配することで PCI 構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照してください。)
グラフィックス	搭載チップ/ビデオ RAM			マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 16MB
	グラフィック表示と解像度			640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,080, 1,920x1,200
標準インターフェース	フロント			標準 1x USB3.2 Gen1 (Type A) 1x USB (Type A) (iLO サービスポート)
	リア			2x USB3.2 Gen1 (TypeA), 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション)
	内部			−
冗長電源				対応(オプション，ホットプラグ可)
冗長ファン				対応(標準，ホットプラグ可)
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)				448.0mm × 799.0mm × 87.5mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)
質量(最小 *3 / 最大)				24.8kg/35.5kg

電源		標準搭載なし(セレクタブルオプション) AC 電源ユニット(N8181-160A) 800W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 4) AC100-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(N8181-162A) 1600W 80 PLUS® Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 4) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(N8181-194) 1000W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 4) AC100-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC 電源ユニット(N8181-210) 1800W 80 PLUS® Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 4) AC100-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力) *4		1097VA/1097W (1000W 電源最大値)
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力) *4		1923VA/1904W (1800W 電源最大値)
省エネ法(2021 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 *5		41.9 以上(区分 2)
温度条件		動作時: 10～25℃(H200 NVL or RTX PRO 6000 搭載時は 10～20℃), 保管時: －30～60℃
湿度条件		動作時: 8～90%, 保管時: 5～95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル. スライドレール
無償保証内容		3 年オンサイト保守サービス (月～金, 9:00～18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く) 3 年パーツ保証
インストール OS		－
サポート OS	NEC サポート	Microsoft® Windows Server® 2025 Standard, Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenter, Red Hat® Enterprise Linux® 9.6 以降 *6, VMware ESX™ 9.1 以降

*1 保守時およびOS再インストール時に備えて外付けDVD-ROMをオプション購入してください。

*2 必要に応じて購入してください。Flash FDDの詳細および主な用途については、「Flash FDD 製品概要と利用ケース」の構成ガイドを参照してください。

*3 装置の添付品、および、動作に必要な最小構成の増設オプション(2x CPU, 2x メモリボード, 1x HDD, 1x 電源ユニット)の質量を含む。

*4 記載値は電源ユニットがサポートする最大の消費電力です。実際の消費電力は装置構成により異なります。
消費電力見積もりの際は、最新のシステム構成ガイドやテクニカルガイドの値を参照してください。

*5 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置および主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

*6 BTO インストール不可。NEC は動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います。

2. 用語集

項番	用語	解説
1	AHS	Active Health System (AHS)は、サーバーの状態や構成を監視し、変化があったときにログとして記録します。AHSログは、保守の場面ですばやく障害の原因を判断するために利用されます。
2	AMP	Advanced Memory Protection (AMP)は、搭載メモリに対してミラーリング等の制御をすることにより、強固な耐障害性を実現する技術です。
3	AMS	Agentless Management Service (AMS)は、OS上で動作し、iLOが直接収集できないOSイベントなどの情報をiLOへ送信するサービスです。iLOは、このサービスを通じて取得した情報をAHSログとして記録し、Agentless Managementへ展開します。
4	ESMPRO/ServerAgentService	ESMPRO/ServerManagerと連携し、本製品の監視、および各種情報を取得するためのソフトウェアです。インストール時に、OSのサービスとして常駐させる(サービスモード)か、OSのサービスなし(非サービスモード)で動作させるか決めることができます(プリインストール時はサービスモードでインストールします)。非サービスモードで動作させると、CPU、メモリなどのリソースを削減できます。
5	ESMPRO/ServerManager	ネットワーク上の複数のサーバーの管理、監視を行うソフトウェアです。
6	EXPRESSBUILDER	本製品をセットアップする機能を持つソフトウェアです。本製品内に格納され、POST時にF10キーを押して起動します。
7	iLO	標準インターフェース仕様のIPMI2.0に準拠してハードウェアを監視するコントローラーです。本製品には標準でマザーボード上に組み込まれています。本製品で採用しているコントローラーは第6世代のため、iLO6と呼びます。
8	NEC iLO アカウント登録ツール	対象製品が使用するNEC iLO アカウント情報を登録するツールです。
9	RAID通報サービス	RAIDの状態を監視し、障害等の発生を通知するサービスです。
10	RBSU	ROM-Based Setup Utility (RBSU)は、本製品内に格納され、デバイスの構成、BIOSの設定などを実施します。RBSUはシステムユーティリティから呼び出します。
11	RESTfulインターフェース ツール	Representational State Transfer (REST) アーキテクチャーに基づき設計されたAPIを実装したツールです。本ツールをインストールすると、JSON形式で記述した保守用コマンドをHTTPプロトコルでiLOへ送信できます。
12	SID	System Insight Display (SID)は、LED表示によりマザーボード内の各種デバイスの状態を示すオプション製品です。
13	SPP	Standard Program Package (SPP)は、BIOS/FW、およびOSドライバーなどを含む基本的なFW/SWをまとめたパッケージです。SPPは、Starter Packに含まれます。
14	Starter Pack	SPP、管理用アプリケーション、および電子マニュアルを含むソフトウェアパッケージです。Starter Packはオプション製品として購入、またはWebからダウンロードし、Windows/Linux OS上で使用します。
15	TPM	Trusted Platform Module(TPM)は、暗号鍵や認証情報を安全に保管するためのセキュリティ機能です。セキュアブートやBitLockerなどで利用されます。
16	エクスプレス通報サービス	電子メールなどを使い、本製品が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。 ESMPRO/ServerAgentServiceとともに本製品にインストールします。

項番	用語	解説
17	エクスプレス通報サービス (HTTPS)	HTTPS経由で、本製品が故障したときの情報(または予防保守情報)を保守センターに通報するソフトウェアです。ESMPRO/ServerAgentServiceとともに本製品にインストールします。
18	管理PC	ネットワーク上から本製品にアクセスし、本製品を管理するためのコンピューターです。WindowsまたはLinuxがインストールされた一般的なコンピューターを管理PCにすることができます。
19	システムメンテナンススイッチ	本製品のマザーボード上のDIPスイッチで、保守の場面において、初期化、パスワード、iLOセキュリティなどの機能をオンオフするときに使用します。
20	システムROM	システムROMは、本製品内に格納されます。 システムROMには、本製品の起動や設定に必要なBIOS、POST、システムユーティリティなどが組み込まれています。
21	システムユーティリティ	システムユーティリティは、本製品内に格納され、システム情報の確認、RBSUの呼び出し、およびログの採取機能などを提供します。システムユーティリティはPOST時にF9キーを押すと起動します。
22	装置情報収集ユーティリティ	本製品の各種情報を収集するためのソフトウェアです。保守に必要な情報をまとめて採取できます。
23	ターシャリー	プライマリー、セカンダリーに続く、「3番目」を意味する単語です。
24	ヘクサロビュラ	ヘクスローブ、またはトルクス(「トルクス」は他社商標です)とも呼ばれるネジ規格です。サイズは小さい順から、T1からT100まで決められ、サイズに合わない工具を使うとネジを傷める可能性があります。6lobeと略すこともあります。
25	NVMe	コンピューターにストレージ（外部記憶装置）を接続するための通信規格の一つで、SSDを接続するためのものです。

3. 改版履歴

ドキュメント番号	発行年月	改版内容
10.216.02.001.01	2026年 8月	新規作成

［メ モ］

NEC　Express サーバ

Express5800/R125k-2M

N8100-3044Y
ユーザーズガイド

2026 年 8 月

日　本　電　気　株　式　会　社

東京都港区芝五丁目 7 番 1 号

TEL（03）3454-1111（大代表）

落丁、乱丁はお取り替えいたします

© NEC Corporation 2026

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。